

Dell PowerEdge R420xr

소유자 매뉴얼

규정 모델: E275 Series
규정 유형: E275001



주, 주의 및 경고

-  **노트:** "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2014 - 01

Rev. A00

목차

1 시스템 정보	9
전면 패널 구조 및 표시등	9
LCD 패널 구조	10
하드 드라이브 표시등 패턴	11
후면 패널 구조 및 표시등	12
NIC 표시등 코드	13
전원 표시등 코드	13
기타 필요한 정보	14
2 시스템 설정 및 부팅 관리자 사용	17
시스템 부팅 모드 선택	18
시스템 설정 시작	18
오류 메시지에 대처하기	18
시스템 설정 탐색 키 사용	18
시스템 설정 옵션	19
시스템 설정 Main(기본) 화면	19
System BIOS(시스템 BIOS) 화면	19
System Information(시스템 정보) 화면	20
Memory Settings(메모리 설정) 화면	21
Processor Settings(프로세서 설정) 화면	21
SATA Settings(SATA 설정) 화면	23
Boot Settings(부팅 설정) 화면	24
Integrated Devices(내장형 장치) 화면	24
Serial Communications(직렬 통신) 화면	25
System Profile Settings(시스템 프로필 설정) 화면	26
System Security(시스템 보안) 화면	27
기타 설정	29
시스템 및 설정 암호 기능	29
시스템 및/또는 설정 암호 지정	29
기존 설정 암호 삭제 또는 변경	30
시스템 암호를 사용하여 시스템 보안	31
활성화된 설정 암호를 사용하여 시스템 작동	31
UEFI 부팅 관리자 시작	32
부팅 관리자 탐색 키 사용	32
부팅 관리자 화면	32
UEFI Boot Menu(UEFI 부팅) 메뉴	33
내장형 시스템 관리	33

iDRAC 설정 유틸리티.....	34
iDRAC 설정 유틸리티 시작.....	34
열 설정 변경.....	34
3 시스템 구성요소 설치.....	35
권장 도구.....	35
전면 베젤(선택사양).....	35
전면 베젤 설치.....	36
전면 베젤 분리.....	36
베젤 필터(옵션).....	36
베젤 필터 분리.....	36
베젤 필터 설치.....	37
시스템 열기 및 닫기.....	37
시스템 열기.....	38
시스템 닫기.....	39
시스템 내부.....	39
냉각 덮개.....	40
냉각 덮개 분리.....	40
냉각 덮개 설치.....	41
System Memory.....	42
일반 메모리 모듈 설치 지침.....	44
모드별 지침.....	44
메모리 구성 예.....	45
메모리 모듈 분리.....	47
메모리 모듈 설치.....	48
하드 드라이브.....	50
핫 스왑 하드 드라이브 분리.....	50
핫 스왑 하드 드라이브 설치.....	51
하드 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브 분리.....	52
하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브 설치.....	52
냉각 팬.....	53
냉각 팬 분리.....	53
냉각 팬 설치.....	54
내부 USB 메모리 키(선택 사양).....	55
내부 USB 키 교체.....	55
확장 카드 및 확장 카드 라이저.....	56
확장 카드 설치 지침.....	56
확장 카드 분리.....	57
확장 카드 설치.....	59
확장 카드 라이저 1 및 2 분리.....	59
확장 카드 라이저 1 및 2 설치.....	61
iDRAC Enterprise 카드(선택 사양).....	61

iDRAC Enterprise 카드 분리.....	61
iDRAC Enterprise 카드 설치.....	62
SD vFlash 카드.....	63
SD vFlash 카드 장착.....	63
내부 이중 SD 모듈.....	63
내부 이중 SD 모듈 분리.....	63
내부 이중 SD 모듈 설치.....	64
내부 SD 카드.....	65
내부 SD 카드 분리.....	65
내부 SD 카드 설치.....	65
내장형 저장소 컨트롤러 카드.....	65
내장형 저장소 컨트롤러 카드 분리.....	66
내장형 저장소 컨트롤러 카드 설치.....	67
프로세서.....	68
프로세서 분리.....	68
프로세서 설치.....	70
전원 공급 장치.....	72
핫 스페어 기능.....	72
전원 공급 장치 분리.....	72
전원 공급 장치 설치.....	73
시스템 배터리.....	73
시스템 전지 장착.....	73
하드 드라이브 후면판.....	74
하드 드라이브 후면판 분리.....	75
하드 드라이브 후면판 설치.....	78
제어판 조립품.....	78
콘솔 분리.....	79
콘솔 설치.....	80
제어판 모듈 분리.....	80
제어판 모듈 설치.....	81
배전 보드 덮개.....	82
배전 보드 덮개 분리.....	82
배전 보드 덮개 설치.....	83
배전 보드.....	83
배전 보드 분리.....	83
배전 보드 설치.....	84
시스템 보드.....	85
시스템 보드 제거.....	85
시스템 보드 설치.....	86

4 시스템 문제 해결.....	89
안전 제일 - 사용자 및 시스템.....	89

시스템 시작 오류 문제 해결.....	89
외부 연결 문제 해결.....	89
비디오 하위 시스템 문제 해결.....	89
USB 장치 문제 해결.....	89
직렬 I/O 장치 문제 해결.....	90
NIC 문제 해결.....	90
습식 시스템 문제 해결.....	91
손상된 시스템 문제 해결.....	91
시스템 전지 문제 해결.....	92
전원 공급 장치 문제 해결.....	92
냉각 문제 해결.....	93
냉각 팬 문제 해결.....	93
시스템 메모리 문제 해결.....	93
내부 USB 키 문제 해결.....	94
SD 카드 문제 해결.....	94
하드 드라이브 문제 해결.....	95
저장소 컨트롤러 문제 해결.....	96
확장 카드 문제 해결.....	96
프로세서 문제 해결.....	97
5 시스템 진단 프로그램 사용.....	99
Dell 내장형 시스템 진단 프로그램.....	99
내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기.....	99
내장형 시스템 진단 프로그램 실행.....	99
시스템 진단 제어.....	99
6 점퍼 및 커넥터.....	101
시스템 보드 점퍼 설정.....	101
시스템 보드 커넥터.....	102
잇은 암호 비활성화.....	103
7 기술 사양.....	105
8 시스템 메시지.....	111
LCD 메시지.....	111
LCD 메시지 보기.....	111
LCD 메시지 제거.....	111
시스템 오류 메시지.....	111
경고 메시지.....	132
진단 메시지.....	132
경보 메시지.....	132

9 지원 받기	133
Dell에 문의하기.....	133
시스템 서비스 태그 찾기.....	133
설명서에 대한 사용자 의견.....	133

시스템 정보

전면 패널 구조 및 표시등

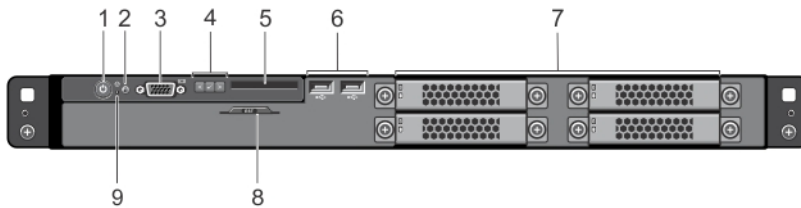





그림 1. 전면 패널 구조 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	Icon	설명
1	전원 켜짐 표시등, 전원 단추		<p>시스템 전원이 켜지면 전원 켜짐 표시등에 불이 켜집니다. 전원 단추가 시스템에 대한 전원 공급 장치 출력을 제어합니다.</p> <p>노트: ACPI를 지원하는 운영 체제에서 전원 단추를 사용하여 시스템을 끄면 시스템에 대한 전원 공급이 끊어지기 전에 점진적 종료가 수행됩니다.</p>
2	시스템 ID 단추		<p>전면 및 후면 패널의 식별 단추를 사용하여 랙 내에서 특정 시스템을 찾을 수 있습니다. 이러한 단추 중 하나를 누르면 단추 중 하나를 다시 누를 때까지 전면에 있는 LCD 패널과 후면에 있는 시스템 상태 표시등이 깜박입니다.</p> <p>시스템 ID를 설정 및 해제로 전환하려면 누릅니다.</p> <p>POST 중에 시스템 응답이 중지될 경우 시스템 ID 단추를 5초 이상 누르면 BIOS progress(BIOS 진행) 모드가 시작됩니다.</p> <p>iDRAC를 재설정하려면(F2 iDRAC 설정에서 비활성화되어 있지 않은 경우) 단추를 15초 이상 누른 상태로 유지합니다.</p>
3	비디오 커넥터		시스템에 VGA 디스플레이를 연결할 수 있습니다.
4	LCD 메뉴 단추		콘솔의 LCD 메뉴를 탐색할 수 있습니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	Icon	설명
5	LCD 패널		<p>시스템 ID, 상태 정보 및 시스템 오류 메시지를 표시합니다. 시스템이 정상적으로 작동하는 동안 LCD에 파란색 불이 켜집니다. 시스템에 주의가 필요한 경우에는 LCD에 호박색 불이 켜지고 LCD 패널에 오류 코드가 표시된 후 설명 텍스트가 표시됩니다.</p> <p> 노트: 전원에 연결된 시스템에서 오류가 감지되면 시스템 전원을 켜는지 여부에 관계없이 LCD가 호박색으로 켜집니다.</p>
6	USB 커넥터(2개)		시스템에 USB 장치를 연결할 수 있습니다. 포트는 USB 2.0 규격입니다.
7	하드 드라이브		최대 4개의 2.5인치 핫 스왑 가능한 SAS 또는 SATA SSD.
8	정보 태그		필요에 따라 서비스 태그, NIC 및 MAC 주소 등과 같은 시스템 정보를 기록할 수 있는 밀어내기 레이블 패널입니다.
9	NMI 단추		<p>특정 운영 체제를 실행할 때 소프트웨어 및 장치 드라이버 오류에 대한 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 종이 클립 끝을 사용하여 이 단추를 누를 수 있습니다.</p> <p>공인된 기술 지원 직원이 지시하거나 운영 체제 설명서에 명시된 경우에만 이 단추를 사용합니다.</p>

LCD 패널 구조

시스템의 LCD 패널은 시스템이 정상적으로 작동하는지 또는 주의가 필요한지를 나타내는 시스템 정보와 상태 및 오류 메시지를 표시합니다. 특정 오류 코드에 대한 정보는 시스템 오류 메시지를 참조하십시오.

- 정상 작동 상태에서는 LCD의 백라이트가 파란색이고 오류 상태에서는 호박색입니다.
- 시스템이 대기 모드인 경우 LCD 후광이 꺼지며 LCD 패널에서 Select(선택), Left(왼쪽) 또는 Right(오른쪽) 단추를 눌러 켤 수 있습니다.
- iDRAC 유틸리티, LCD 패널 또는 기타 도구로 LCD 메시지를 해제한 경우에는 LCD 백라이트가 꺼진 상태로 유지됩니다.

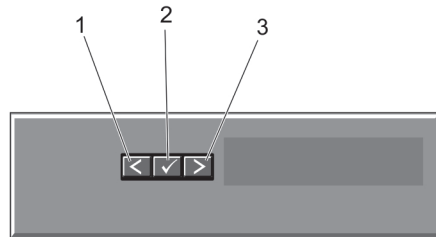


그림 2. LCD 패널 구조

항목	단추	설명
1	Left(왼쪽)	뒤쪽으로 커서를 한 단계 이동합니다.
2	Select(선택)	커서에 의해 강조 표시된 메뉴 항목을 선택합니다.
3	Right(오른쪽)	앞쪽으로 커서를 한 단계 이동합니다. 메시지를 스크롤하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 한 번 누르면 스크롤 속도가 증가합니다. • 한 번 더 누르면 스크롤이 중지됩니다. • 다시 한 번 더 누르면 기본 스크롤 속도로 돌아갑니다. • 다시 누르면 이 과정이 반복됩니다.

하드 드라이브 표시등 패턴



그림 3. 하드 드라이브 표시등

1. 하드 드라이브 작동 표시등(녹색)
2. 하드 드라이브 상태 표시등(녹색 및 황색)

노트: 하드 드라이브가 고급 호스트 컨트롤러 인터페이스(AHCI) 모드에 있는 경우 오른쪽의 상태 표시등은 작동하지 않고 꺼져 있는 상태로 유지됩니다.

드라이브 상태 표시등 패턴(RAID에만 해당)

녹색으로 초당 2번 깜박임 드라이브 식별 또는 분리 준비 상태

꺼짐 드라이브 삽입 또는 분리 대기 상태

노트: 시스템 전원이 켜진 후 모든 하드 드라이브가 초기화될 때까지 드라이브 상태 표시등이 꺼진 상태로 유지됩니다. 이러한 상태에서는 드라이브를 삽입하거나 분리할 수 없습니다.

드라이브 상태 표시 상태
등 패턴(RAID에만
해당)

녹색, 호박색으로 깜박이고 꺼짐 예측된 드라이브 오류

호박색으로 초당 4번 깜박임 드라이브 오류 상태

녹색으로 천천히 깜박임 드라이브 재구축

녹색으로 켜져 있음 드라이브 온라인

3초 동안 녹색으로, 3초 동안 호박색으로 깜박이고 6초 동안 꺼짐 재구축 중단 상태

후면 패널 구조 및 표시등

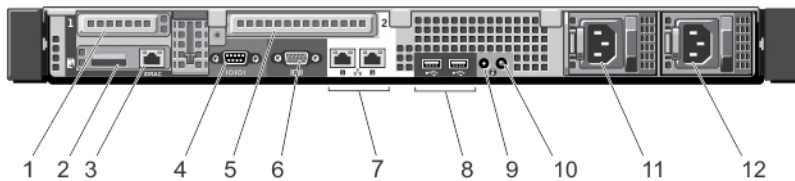



그림 4. 후면 패널 구조 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	Icon	설명
1	PCIe 확장 카드 슬롯 1		로우 프로파일 PCI Express 확장 카드를 연결할 수 있습니다.
2	vFlash 카드 슬롯		vFlash 카드를 삽입할 수 있습니다.
3	iDRAC 포트(선택 사양)		iDRAC Enterprise 카드의 전용 관리 포트
4	직렬 커넥터	ⓂⓂⓂ	시스템에 직렬 장치를 연결할 수 있습니다.
5	PCIe 확장 카드 슬롯 2		전체 높이 PCI Express 확장 카드를 연결할 수 있습니다.
6	비디오 커넥터	ⓂⓂ	시스템에 VGA 디스플레이를 연결할 수 있습니다.
7	이더넷 커넥터(2개)	ⓂⓂⓂ	내장형 10/100/1000Mbps NIC 커넥터
8	USB 커넥터(2개)	ⓂⓂ	시스템에 USB 장치를 연결할 수 있습니다. 포트는 USB 2.0 규격입니다.
9	시스템 ID 커넥터		시스템 상태 표시등 조립품(선택 사양)을 케이블 관리대(선택 사양)를 통해 연결합니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	Icon	설명
10	시스템 ID 단추		<p>전면 및 후면 패널의 ID 단추를 사용하여 랙 내에서 특정 시스템을 찾을 수 있습니다. 이러한 단추 중 하나를 누르면 단추 중 하나를 다시 누를 때까지 후면에 있는 시스템 상태 표시등이 점멸됩니다.</p> <p>시스템 ID를 설정 및 해제로 전환하려면 누릅니다. 게시하는 동안 시스템의 응답이 중지되면 시스템 ID 단추를 5초 이상 누른 상태로 유지하여 BIOS 진행 모드를 시작합니다.</p> <p>iDRAC를 재설정하려면(F2 iDRAC 설정에서 비활성화되어 있지 않은 경우) 단추를 15초 이상 누른 상태로 유지합니다.</p>
11	전원 공급 장치(PSU1)		550W
12	전원 공급 장치(PSU2)		

NIC 표시등 코드

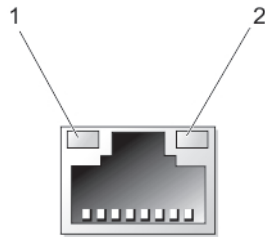


그림 5. NIC 표시등

1. 링크 표시등

2. 작동 표시등

표시등

표시등 코드

링크 및 작동 표시등이 꺼짐

NIC가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.

링크 표시등이 녹색 임

NIC가 최대 포트 속도(1Gbps 또는 10Gbps)로 유효한 네트워크에 연결되어 있습니다.

링크 표시등이 황색 임

NIC가 최대 포트 속도보다 낮은 속도로 유효한 네트워크에 연결되어 있습니다.

작동 표시등이 녹색 으로 점멸됨

네트워크 데이터를 전송하거나 수신하는 중입니다.

전원 표시등 코드

각 전원 공급 장치에는 불빛이 비치는 반투명 핸들이 있고, 이 핸들은 전원 공급 여부 또는 전원 오류 발생 여부를 나타내는 표시등 역할을 합니다.

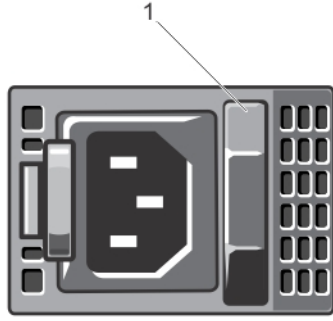


그림 6. 전원 공급 장치 상태 표시등

1. 전원 공급 장치 상태 표시등/핸들

전원 표시등 패턴 상태

꺼짐 전원이 연결되어 있지 않습니다.

녹색 전원 공급 장치에 유효한 전원이 연결되어 있으며 해당 전원 공급 장치가 작동 중인 경우 핸들 표시등이 녹색으로 켜집니다.

호박색 점멸 전원 공급 장치에 문제가 있음을 나타냅니다.

△ 주의: 전원 공급 장치 수정하는 경우 표시등이 점멸 상태인 전원 공급 장치만 교체하십시오. 쌍을 맞추기 위해 다른 쪽 전원 공급 장치를 바꾸면 오류가 발생하여 시스템이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 고출력 구성에서 저출력 구성으로 또는 이와 반대로 변경하려면 시스템의 전원을 꺼야 합니다.

△ 주의: AC 전원 공급 장치에서는 220V와 110V 입력 전압을 모두 지원합니다. 동일한 두 전원 공급 장치에서 서로 다른 입력 전압을 받으면 서로 다른 전력량(와트)을 출력하고 불일치가 발생할 수 있습니다.


△ 주의: 두 개의 전원 공급 장치를 사용하는 경우 종류와 최대 출력 전원이 동일해야 합니다.

녹색 점멸 이는 전원 공급 장치를 핫 애드할 때 전원 공급 장치가 효율성, 기능 집합, 상태 및 지원되는 전압 면에서 다른 전원 공급 장치와 일치하지 않음을 나타냅니다. 표시등이 점멸 상태인 전원 공급 장치를 설치된 다른 전원 공급 장치의 용량과 일치하는 전원 공급 장치로 교체하십시오.

기타 필요한 정보

⚠ 경고: 시스템과 함께 제공되는 안전 및 규정 정보를 참조하십시오. 보증 정보는 이 문서 안에 포함되어 있거나 별도의 문서로 제공될 수 있습니다.

- *시작 안내서*는 시스템 설정 개요 및 기술 사양을 제공합니다. 이 문서는 dell.com/support/manuals에서 찾아볼 수 있습니다.
- 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서에는 필요한 경우 시스템을 랙에 설치하는 방법이 설명되어 있습니다.
- 운영 체제, 시스템 관리 소프트웨어, 시스템 업데이트 및 시스템과 함께 구입한 시스템 구성 요소와 관련된 설명서 및 도구를 비롯하여 시스템을 구성 및 관리하는 데 필요한 설명서 및 도구를 제공하는 모든 미디어가 시스템과 함께 제공됩니다.

- *iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller) 사용자 설명서*에는 관리 시스템의 iDRAC 설치, 구성 및 유지 관리에 대한 정보가 나와 있습니다. 이 문서는 dell.com/esmmanuals에서 온라인으로 볼 수 있습니다.
 - 이 문서에서 사용된 약어 및 머리글자의 전체 이름은 <http://dell.com/poweredgemanuals>의 용어집을 참조하십시오.
-  **노트:** 새로운 업데이트가 없는지 dell.com/support/manuals에서 항상 확인하십시오. 업데이트에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 문서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

시스템 설정 및 부팅 관리자 사용

시스템 설정을 통해 시스템 하드웨어를 관리하고 BIOS 레벨 옵션을 지정할 수 있습니다.

시작하는 동안 시스템 기능에 액세스하려면 다음 키를 입력합니다.

키입력	설명
<F2>	시스템 설정 페이지를 엽니다.
<F10>	시스템 서비스를 시작하여 주기 관리2(Lifecycle Controller)를 시작합니다. 이는 운영 체제 배포, 하드웨어 진단, 펌웨어 업데이트, 및 플랫폼 구성, 그래픽 사용자 인터페이스 사용과 같은 시스템 관리 기능을 제공합니다. Lifecycle Controller의 기능은 iDRAC 라이선스를 구입해야 이용할 수 있습니다.
<F11>	시스템의 부팅 구성에 따라 BIOS 부팅 관리자 또는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 부팅 관리자를 시작합니다.
<F12>	PXE(Preboot Execution Environment) 부팅을 시작합니다.


System Setup(시스템 설정)에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 하드웨어를 추가 또는 제거한 후 NVRAM 설정을 변경합니다.
- 시스템 하드웨어 구성을 봅니다.
- 내장형 장치를 활성화하거나 비활성화합니다.
- 성능 및 전원 관리 한계를 설정합니다.
- 시스템 보안 관리

다음 프로그램을 사용하여 System Setup(시스템 설정)에 액세스할 수 있습니다.

- 기본적으로 활성화되는 표준 그래픽 브라우저
- **Console Redirection**(콘솔 재지정)을 사용하여 활성화되는 텍스트 브라우저

Console Redirection(콘솔 재지정)을 활성화하려면 **System Setup**(시스템 설정)에서 **System BIOS**(시스템 BIOS) → **Serial Communication**(직렬 통신) 화면 → **Serial Communication**(직렬 통신)을 선택한 후, **On with Console Redirection**(콘솔 재지정으로 켜기)을 선택합니다.


 **노트:** 기본적으로 선택한 필드에 대한 도움말 텍스트는 그래픽 브라우저에 표시됩니다. 텍스트 브라우저에서 도움말 텍스트를 보려면 <F1> 키를 누르십시오.


시스템 부팅 모드 선택

시스템 설정을 사용하면 운영 체제를 설치하는 경우의 부팅 모드를 지정할 수 있습니다.

- 기본값인 BIOS 부팅 모드는 표준 BIOS 레벨 부팅 인터페이스입니다.
- UEFI 부팅 모드는 시스템 BIOS를 대체하는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 사양에 기반하는 향상된 64비트 부팅 인터페이스입니다.

시스템 설치 프로그램의 **Boot Settings(부팅 설정)** 화면에 있는 **Boot Mode(부팅 모드)** 필드에서 부팅 모드를 선택해야 합니다. 부팅 모드를 지정하면 시스템이 지정된 부팅 모드로 부팅되고 사용자는 해당 모드에서 운영 체제를 계속해서 설치합니다. 설치 후 설치한 운영 체제에 액세스하려면 동일한 부팅 모드(BIOS 또는 UEFI)에서 시스템을 부팅해야 합니다. 다른 부팅 모드에서 운영 체제를 부팅하려고 시도하면 시스템이 시작 시 중단됩니다.

 **노트:** UEFI 부팅 모드에서 운영 체제를 설치하려면 운영 체제가 UEFI와 호환되어야 합니다. DOS 및 32비트 운영 체제는 UEFI를 지원하지 않으며 BIOS 부팅 모드에서만 설치될 수 있습니다.

 **노트:** 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보를 보려면 dell.com/ossupport로 이동하십시오.


시스템 설정 시작

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 **<F2>** 키를 누릅니다.
<F2> = System Setup (<F2> = 시스템 설정)

<F2> 키를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료하도록 한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도해 봅니다.


오류 메시지에 대처하기

시스템을 부팅하는 동안 오류 메시지가 표시되면 해당 메시지를 기록합니다. 자세한 내용은 시스템 오류 메시지를 참조하십시오.

 **노트:** 메모리 업그레이드를 설치한 후 시스템을 처음 시작하면 메시지가 표시되는데, 이는 정상적인 동작입니다.


시스템 설정 탐색 키 사용

키	작업
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.
<Enter>	선택한 필드(있는 경우)에 값을 입력하거나 필드에 있는 링크를 따라 이동할 수 있습니다.
스페이스바	드롭다운 메뉴(있는 경우)를 확장하거나 축소합니다.
<Tab>	다음 작업 영역으로 이동합니다.

 **노트:** 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.


<Esc> 주 화면이 보일 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 주 화면에서 **<Esc>**를 누르면 저장되지 않은 변경 내용을 저장하라는 프롬프트 메시지가 나타나고 시스템을 다시 시작합니다.

<F1> 시스템 설정 도움말 파일을 표시합니다.

 **노트:** 대부분의 옵션은 변경사항이 기록되었다가 시스템을 재시작해야만 적용됩니다.


시스템 설정 옵션


시스템 설정 Main(기본) 화면

 **노트:** BIOS 또는 UEFI 설정을 기본 설정값으로 재지정하려면 **<Alt><F>**를 누릅니다.

메뉴 항목	설명
System BIOS(시스템 BIOS)	이 옵션은 BIOS 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.
iDRAC Settings(iDRAC 설정)	이 옵션은 iDRAC 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.
Device Settings(장치 설정)	이 옵션은 장치 설정을 확인하고 구성하는 데 사용됩니다.

System BIOS(시스템 BIOS) 화면

 **노트:** 시스템 설정의 옵션은 시스템 구성에 따라 변경됩니다.

 **노트:** 시스템 설정 기본값은 다음 항목에서 각 해당 옵션 아래에 표시됩니다.



메뉴 항목	설명
System Information(시스템 정보)	시스템 모델 이름, BIOS 버전, 서비스 태그 등의 시스템에 대한 정보를 표시합니다.
Memory Settings(메모리 설정)	설치된 메모리와 관련된 정보 및 옵션을 표시합니다.
Processor Settings(프로세서 설정)	프로세서와 관련된 속도, 캐시 크기 등의 정보 및 옵션을 표시합니다.
SATA Settings(SATA 설정)	내장형 SATA 컨트롤러 및 포트를 활성화하거나 비활성화하는 옵션을 표시합니다.

메뉴 항목	설명
Boot Settings(부팅 설정)	부팅 모드(BIOS 또는 UEFI)를 지정하는 옵션을 표시합니다. UEFI 및 BIOS 부팅 설정을 수정할 수 있습니다.
Integrated Devices(내장형 장치)	내장형 장치 컨트롤러 및 포트를 활성화하거나 비활성화하고 관련 기능 및 옵션을 지정하는 옵션을 표시합니다.
Serial Communication(직렬 통신)	직렬 포트를 활성화하거나 비활성화하고 관련 기능 및 옵션을 지정하는 옵션을 표시합니다.
System Profile Settings(시스템 프로필 설정)	프로세서 전원 관리 설정, 메모리 주파수 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.
System Security(시스템 보안)	시스템 암호, 설정 암호, TPM 보안 등의 시스템 보안 설정을 구성하는 옵션을 표시합니다. 또한 시스템의 전원 및 NMI 단추를 활성화하거나 비활성화합니다.
Miscellaneous Settings(기타 설정)	시스템 날짜, 시간 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.

System Information(시스템 정보) 화면


메뉴 항목	설명
System Model Name(시스템 모델 이름)	시스템 모델 이름을 표시합니다.
System BIOS Version(시스템 BIOS 버전)	시스템에 설치된 BIOS 버전을 표시합니다.
System Service Tag(시스템 서비스 태그)	시스템 서비스 태그를 표시합니다.
System Manufacturer(시스템 제조업체)	시스템 제조업체 이름을 표시합니다.
System Manufacturer Contact Information(시스템 제조업체 연락처 정보)	시스템 제조업체의 연락처 정보를 표시합니다.



Memory Settings(메모리 설정) 화면

메뉴 항목	설명
System Memory Size(시스템 메모리 크기)	시스템에 설치된 메모리 크기를 표시합니다.
System Memory Type(시스템 메모리 종류)	시스템에 설치된 메모리 종류를 표시합니다.
System Memory Speed	시스템 메모리 속도를 표시합니다.
System Memory Voltage(시스템 메모리 전압)	시스템 메모리 전압을 표시합니다.
Video Memory	비디오 메모리 크기를 표시합니다.
System Memory Testing(시스템 메모리 검사)	시스템 부팅 중에 시스템 메모리 테스트가 실행되는지 여부를 지정합니다. 옵션으로 Enabled (활성화) 및 Disabled (비활성화)가 있습니다. 기본적으로 System Memory Testing (시스템 메모리 검사) 옵션은 Disabled (비활성화)로 설정됩니다.
Memory Operating Mode(메모리 작동 모드)	메모리 작동 모드를 지정합니다. 시스템의 메모리 구성에 따라 Optimizer Mode (옵티마이저 모드), Advanced ECC Mode (고급 ECC 모드), Mirror Mode (미러 모드), Spare Mode (스페어 모드), Spare with Advanced ECC Mode (고급 ECC 포함 스페어 모드), 및 Dell Fault Resilient Mode 옵션을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 Memory Operating Mode (메모리 작동 모드) 옵션은 Optimizer Mode (옵티마이저 모드)로 설정됩니다.  노트: 메모리 구성에 따라 Memory Operating Mode(메모리 작동 모드)에 다른 기본값 및 사용 가능한 옵션이 있을 수 있습니다.  노트: Dell Fault Resilient Mode는 결함 복원이 있는 메모리 영역을 구축합니다. 이 모드는 중요 응용 프로그램을 로드할 수 있는 기능을 지원하거나 운영 체제 커널을 활성화하여 시스템 가용성을 극대화할 수 있는 운영 체제에 의해 사용될 수 있습니다.
Node Interleaving(노드 인터리빙)	이 필드를 Enabled (활성화)로 설정하는 경우 대칭 메모리 구성이 설치되어 있으면 메모리 인터리빙이 지원됩니다. Disabled (비활성화)로 설정된 경우 시스템에서는 비대칭 NUMA(Non-Uniform Memory Architecture) 메모리 구성을 지원합니다. 기본적으로 Node Interleaving (노드 인터리빙) 옵션은 Disabled (비활성화)로 설정됩니다.


Processor Settings(프로세서 설정) 화면

메뉴 항목	설명
Logical Processor(논리 프로세서)	논리 프로세서를 활성화하거나 비활성화하고 논리 프로세서의 개수를 표시합니다. Logical Processor (논리 프로세서) 옵션이 Enabled (활성화)로 설정된 경우, BIOS는 모든 논리 프로세서를 표시합니다. 이 옵션이 Disabled (비활성화)로 설정되어 있으면





메뉴 항목	<p>설명</p> <p>BIOS는 논리 프로세서를 코어당 1개만 표시합니다. 기본적으로 Logical Processor(논리 프로세서) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
QPI Speed(QPI 속도)	<p>QuickPath Interconnect(QPI) 데이터 속도 설정값을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 QPI Speed(QPI 속도) 옵션은 Maximum data rate(최대 데이터 속도)로 설정됩니다.</p> <p> 노트: QPI Speed(QPI 속도)는 두 프로세서가 모두 설치된 경우에만 표시됩니다.</p>
Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting(대체 RTID(Requestor Transaction ID) 설정)	<p>NUMA를 위해 더 많은 RTID를 원격 소켓에 할당하여 소켓 간의 캐시 성능을 늘리거나 정상 모드로 작동하도록 합니다. 기본적으로 Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting(대체 RTID(Requestor Transaction ID) 설정)은 Disabled(비활성화)로 지정됩니다.</p>
Virtualization Technology(가상화 기술)	<p>가상화를 위해 제공되는 추가 하드웨어 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 Virtualization Technology(가상화 기술) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
Adjacent Cache Line Prefetch(인접 캐시 행 프리페치)	<p>순차적 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 응용프로그램을 위해 시스템을 최적화합니다. 기본적으로 Adjacent Cache Line Prefetch(인접 캐시 행 프리페치) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다. 임의 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 응용프로그램에 대해서는 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.</p>
Hardware Prefetcher(하드웨어 프리페처)	<p>하드웨어 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Hardware Prefetcher(하드웨어 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
DCU Streamer Prefetcher(DCU 스트리머 프리페처)	<p>DCU(Data Cache Unit) 스트리머 프리페처를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 DCU Streamer Prefetcher(DCU 스트리머 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
DCU IP Prefetcher(DCU IP 프리페처)	<p>DCU(Data Cache Unit) IP 프리페처를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 DCU IP Prefetcher(DCU IP 프리페처) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
Execute Disable(실행 비활성화)	<p>실행 비활성화 메모리 보호 기술을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Execute Disable(실행 비활성화) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
Logical Processor Idling(논리 프로세서 유휴 상태)	<p>전력 소비를 줄이기 위해 논리 프로세서를 유휴 상태에 둘 수 있는 OS 기능을 활성화 또는 비활성화하도록 합니다. 기본적으로 Disabled(비활성화) 옵션으로 설정됩니다.</p>
Number of Cores per Processor(프로세서당 코어 수)	<p>각 프로세서에서 활성화되는 코어의 수를 제어합니다. 기본적으로 Number of Cores per Processor(프로세서당 코어 수) 옵션은 All(모두)로 설정됩니다.</p>
Processor 64-bit Support(프로세서 64비트 지원)	<p>프로세서에서 64비트 확장을 지원하는지 여부를 지정합니다.</p>

메뉴 항목	설명
Processor Core Speed(프로세서 코어 속도)	프로세서의 최대 코어 주파수를 표시합니다.
Processor Bus Speed(프로세서 버스 속도)	프로세서의 버스 속도를 표시합니다.  노트: Processor Bus Speed(프로세서 버스 속도) 옵션은 두 프로세서가 모두 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.
프로세서 1	 노트: 시스템에 설치된 각 프로세서에 대해 다음 설정이 표시됩니다.
Family-Model-Stepping(제품군-모델-스테핑)	Intel에서 정의한 대로 프로세서의 제품군, 모델 및 스테핑을 표시합니다.
Brand(브랜드)	프로세서에서 보고되는 브랜드 이름을 표시합니다.
Level 2 Cache(수준 2 캐시)	전체 L2 캐시를 표시합니다.
Level 3 Cache(수준 3 캐시)	전체 L3 캐시를 표시합니다.
Number of Cores(코어 수)	프로세서당 코어 수를 표시합니다.

SATA Settings(SATA 설정) 화면




메뉴 항목	설명
Embedded SATA(내장형 SATA)	내장형 SATA를 Off(끄기), ATA, AHCI 또는 RAID 모드로 설정할 수 있습니다. 기본적으로 내장형 SATA는 AHCI Mode (AHCI 모드)로 설정됩니다.
Port A(포트 A)	SATA 포트 A에 연결된 장치에 대한 BIOS 지원이 자동으로 활성화됩니다. 기본적으로 포트 A는 Auto (자동)로 설정됩니다.
Port B(포트 B)	SATA 포트 B에 연결된 장치에 대한 BIOS 지원이 자동으로 활성화됩니다. 기본적으로 포트 B는 Auto (자동)로 설정됩니다.
Port C(포트 C)	SATA 포트 C에 연결된 장치에 대한 BIOS 지원이 자동으로 활성화됩니다. 기본적으로 포트 C는 Auto (자동)로 설정됩니다.
Port D(포트 D)	SATA 포트 D에 연결된 장치에 대한 BIOS 지원이 자동으로 활성화됩니다. 기본적으로 포트 D는 Auto (자동)로 설정됩니다.
Port E(포트 E)	Auto(자동) 모드로 설정하면 SATA 포트에 연결된 장치에 BIOS 지원을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 포트 E는 Auto (자동)로 설정됩니다.
 노트:	포트 A, B, C 및 D는 후면판 드라이브에 사용되고, 포트 E는 광학 드라이브(CD/DVD)에 사용됩니다.

Boot Settings(부팅 설정) 화면

메뉴 항목	설명
Boot Mode(부팅 모드)	시스템의 부팅 모드를 설정할 수 있습니다.  주의: 운영 체제가 설치된 부팅 모드가 아닌 다른 부팅 모드로 전환하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다. 운영 체제에서 UEFI를 지원하는 경우 이 옵션을 UEFI로 설정할 수 있습니다. 이 필드를 BIOS로 설정하면 UEFI를 지원하지 않는 운영 체제와의 호환성을 유지할 수 있습니다. 기본적으로 Boot Mode (부팅 모드) 옵션은 BIOS 로 설정됩니다.  노트: 이 필드를 UEFI로 설정하면 BIOS Boot Settings(BIOS 부팅 설정) 메뉴가 비활성화됩니다. 이 필드를 BIOS로 설정하는 경우 UEFI Boot Settings(UEFI 부팅 설정) 메뉴가 비활성화됩니다.
Boot Sequence Retry(부팅 순서 재시도)	부팅 순서 재시도 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 필드가 활성화되고 시스템이 부팅에 실패하는 경우 시스템은 30초 후에 부팅 순서를 다시 시도합니다. 기본적으로 Boot Sequence Retry (부팅 순서 재시도) 옵션은 Disabled (비활성화)로 설정됩니다.
BIOS Boot Settings(BIOS 부팅 설정)	BIOS 부팅 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.  노트: 이 옵션은 부팅 모드가 BIOS인 경우에만 활성화됩니다.
UEFI Boot Settings(UEFI 부팅 설정)	UEFI 부팅 옵션을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 부팅 옵션에는 IPv4 PXE 및 IPv6 PXE 가 있습니다. 기본적으로 UEFI PXE 부팅 프로토콜 은 IPv4 로 설정되어 있습니다.  노트: 이 옵션은 부팅 모드가 UEFI인 경우에만 활성화됩니다.
One-Time Boot(원타임 부팅)	선택한 장치에서의 원타임 부팅을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.



Integrated Devices(내장형 장치) 화면

메뉴 항목	설명
Integrated RAID Controller(내장형 RAID 컨트롤러)	내장형 RAID 컨트롤러를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Integrated RAID Controller (내장형 RAID 컨트롤러) 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
User Accessible USB Port(사용자 액세스 가능 USB 포트)	사용자 액세스 가능 USB 포트를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. Only Back Ports On (후면 포트만 켜기)을 선택하면 전면 USB 포트가 비활성화되고 All Ports Off (모든 포트 끄기)를 선택하면 전면과 후면 USB 포트가 모두 비활성화됩니다. 기본적으로 User Accessible USB Ports (사용자 액세스 가능 USB 포트) 옵션이 All Ports On (모든 포트 켜기)으로 설정됩니다.
Internal USB Port(내부 USB 포트)	내부 USB 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Internal USB Port (내부 USB 포트) 옵션은 On (켜기)으로 설정됩니다.


메뉴 항목	설명
Internal SD Card Port(내부 SD 카드 포트)	<p>시스템의 내장 SD 카드 포트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Internal SD Card Port(내장 SD 카드 포트) 옵션이 On(켜짐)으로 설정됩니다.</p> <p> 노트: 이 옵션은 시스템 보드에 IDSDM이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.</p>
Internal SD Card Redundancy(내부 SD 카드 중복성)	<p>Mirror(미러) 모드로 설정된 경우 데이터가 두 SD 카드에 모두 기록됩니다. SD 카드 중 하나에 오류가 발생하면 활성 SD 카드에 데이터가 기록됩니다. 다음에 부팅할 때 이 카드의 데이터가 교체용 SD 카드에 복사됩니다. 기본적으로 Internal SD Card Redundancy(내장 SD 카드 중복성) 옵션은 Mirror(미러)로 설정됩니다.</p> <p> 노트: 이 옵션은 시스템 보드에 IDSDM이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.</p>
Integrated Network Card 1(내장형 네트워크 카드 1)	<p>내장형 네트워크 카드 1을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 Integrated Network Card 1(내장형 네트워크 카드 1) 옵션은 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
OS Watchdog Timer(OS Watchdog 타이머)	<p>OS Watchdog 타이머를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 필드가 활성화된 경우 운영 체제에서 타이머가 초기화되고 OS Watchdog 타이머가 운영 체제 복구를 지원합니다. 기본적으로 OS Watchdog Timer(OS Watchdog 타이머) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정됩니다.</p>
Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러)	<p>Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러)를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 내장형 비디오 컨트롤러는 Enabled(활성화)로 설정됩니다.</p>
SR-IOV Global Enable(SR-IOV 글로벌 활성화)	<p>SR-IOV(Single Root I/O Virtualization) 장치의 BIOS 구성을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 SR-IOV Global Enable(SR-IOV 글로벌 활성화) 옵션은 Disabled(비활성화)로 설정됩니다.</p>
Slot Disablement(슬롯 비활성화)	<p>시스템에서 사용 가능한 PCIe 슬롯을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. Slot Disablement(슬롯 비활성화) 기능은 지정된 슬롯에 설치된 PCIe 카드의 구성을 제어합니다.</p> <p> 주의: 설치된 주변 장치 카드로 인해 운영 체제에 부팅할 수 없거나 시스템 시작이 지연되는 경우에만 슬롯 비활성화를 사용해야 합니다. 슬롯이 비활성화되어 있으면 옵션 ROM과 UEFI 드라이버가 모두 비활성화됩니다.</p>
4 GB 이상 메모리 매핑된 I/O	<p>대량의 메모리가 필요한 PCIe 장치를 지원할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화)로 설정되어 있습니다.</p>



Serial Communications(직렬 통신) 화면

메뉴 항목	설명
Serial Communication(직렬 통신)	<p>BIOS에서 직렬 통신 장치(직렬 장치 1 및 직렬 장치 2)를 선택할 수 있습니다. 또한 BIOS 콘솔 재지정을 활성화하고 사용되는 포트 주소를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 Serial Communication(직렬 통신) 옵션은 On without Console Redirection(콘솔 재지정 없이 켜기)으로 설정됩니다.</p>

메뉴 항목	설명
Serial Port Address(직렬 포트 주소)	직렬 장치의 포트 주소를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 Serial Port Address(직렬 포트 주소) 옵션은 Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1(직렬 장치 1=COM2, 직렬 장치 2=COM1) 로 설정됩니다.  노트: SOL(Serial Over LAN)에는 직렬 장치 2만 사용할 수 있습니다. SOL을 통한 콘솔 재지정을 사용하려면 콘솔 재지정 및 직렬 장치에 대해 동일한 포트 주소를 구성합니다.
External Serial Connector(외부 직렬 커넥터)	직렬 장치 1, 직렬 장치 2 또는 원격 액세스 장치에 외부 직렬 커넥터를 연결할 수 있습니다. 기본적으로 External Serial Connector(외부 직렬 커넥터) 옵션은 Serial Device1(직렬 장치 1) 로 설정됩니다.  노트: SOL에는 직렬 장치 2만 사용할 수 있습니다. SOL을 통한 콘솔 재지정을 사용하려면 콘솔 재지정 및 직렬 장치에 대해 동일한 포트 주소를 구성합니다.
Failsafe Baud Rate(안전 보드율)	콘솔 재지정에 사용되는 안전 보드율을 표시합니다. BIOS에서는 보드율을 자동으로 결정하려고 합니다. 이 시도가 실패한 경우에만 이 안전 보드율이 사용되며, 안전 보드율 값은 변경되지 않아야 합니다. 기본적으로 Failsafe Baud Rate(안전 보드율) 옵션은 115200 으로 설정됩니다.
Remote Terminal Type(원격 터미널 유형)	원격 콘솔 터미널 유형을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 Remote Terminal Type(원격 터미널 유형) 옵션은 VT 100/VT 220 으로 설정됩니다.
Redirection After Boot(부팅 후 재지정)	운영 체제가 로드될 때 BIOS 콘솔 재지정을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Redirection After Boot(부팅 후 재지정) 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.



System Profile Settings(시스템 프로파일 설정) 화면

메뉴 항목	설명
System Profile(시스템 프로파일)	시스템 프로파일을 설정합니다. System Profile(시스템 프로파일) 옵션을 Custom(사용자 정의) 이외의 다른 모드로 설정하는 경우, BIOS가 자동으로 나머지 옵션을 설정합니다. 모드가 Custom(사용자 정의) 으로 설정된 경우에만 사용자가 나머지 옵션을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 System Profile(시스템 프로파일) 옵션은 Performance Per Watt Optimized (DAPC)(와트당 성능 최적화(DAPC)) 로 설정됩니다. DAPC는 Dell Active Power Controller의 약자입니다.  노트: 다음 매개 변수는 System Profile(시스템 프로파일) 이 Custom(사용자 정의) 으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
CPU Power Management(CPU 전원 관리)	CPU 전원 관리를 설정합니다. 기본적으로 CPU Power Management(CPU 전원 관리) 옵션은 System DBPM (DAPC)(시스템 DBPM(DAPC)) 로 설정됩니다. DBPM은 Demand-Based Power Management의 약자입니다.
Memory Frequency(메모리 주파수)	메모리 주파수를 설정합니다. 기본적으로 Memory Frequency(메모리 주파수) 옵션은 Maximum Performance(최대 성능) 로 설정됩니다.


메뉴 항목	설명
Turbo Boost(터보 부스트)	프로세서가 터보 부스트 모드에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 Turbo Boost (터보 부스트) 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
C1E	유휴 상태에 있는 프로세서가 최소 성능 상태로 전환하거나 전환하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 C1E 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
C States(C 상태)	프로세서가 사용 가능한 모든 전원 상태에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 C States (C 상태) 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
Monitor/Mwait	프로세서의 Monitor/Mwait 명령어를 활성화할 수 있습니다. 기본적으로 Monitor/Mwait 옵션은 Custom (사용자 정의)을 제외한 모든 시스템 프로필에 대해 Enabled (활성화)로 설정됩니다.  노트: 이 옵션은 Custom (사용자 정의) 모드에서 C States (C 상태) 옵션이 비활성화된 경우에만 비활성화할 수 있습니다.  노트: Custom (사용자 정의) 모드에서 C States (C 상태) 옵션이 활성화되어 있으면 Monitor/Mwait 설정을 변경해도 시스템 전력/성능에 영향을 주지 않습니다.
Memory Patrol Scrub(메모리 패트롤 스크럽)	메모리 패트롤 스크럽 주파수를 설정합니다. 기본적으로 Memory Patrol Scrub (메모리 패트롤 스크럽) 옵션은 Standard (일반)로 설정됩니다.
Memory Refresh Rate(메모리 갱신율)	메모리 갱신율을 설정합니다. 기본적으로 Memory Refresh Rate (메모리 갱신율) 옵션은 1x 로 설정됩니다.
Memory Operating Voltage(메모리 작동 전압)	DIMM 전압 선택 항목을 설정할 수 있습니다. Auto (자동)로 설정된 경우, 시스템은 DIMM 용량 및 설치된 DIMM의 개수에 따라 자동으로 시스템 전압을 최적 설정값으로 지정합니다. 기본적으로 Memory Operating Voltage (메모리 작동 전압) 옵션은 Auto (자동)로 설정됩니다.
Collaborative CPU Performance Control(공동 작업 CPU 성능 컨트롤)	Enabled (활성화)로 설정되면 CPU 전원 관리가 OS DBPM 및 시스템 DBPM (DAPC)에 의해 제어됩니다. 기본적으로 옵션이 Disabled (비활성화)로 설정되어 있습니다.

System Security(시스템 보안) 화면

메뉴 항목	설명
Intel AES-NI	고급 암호화 표준 명령 집합을 사용해 암호화 및 암호 해독을 수행하여 응용프로그램의 속도를 향상하며 기본적으로 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
System Password	시스템 암호를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled (활성화)로 설정되며, 시스템에 암호 점퍼가 설치되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다.
Setup Password(설정 암호)	설정 암호를 설정합니다. 시스템에 암호 점퍼가 설치되지 않은 경우 이 옵션은 읽기 전용입니다.
Password Status(암호 상태)	시스템 암호를 잠급니다. 기본적으로 Password Status (암호 상태) 옵션은 Unlocked (잠금 해제)로 설정됩니다.

메뉴 항목	설명
TPM Security	TPM(Trusted Platform Module)의 보고 모드를 제어합니다. 기본적으로 TPM Security (TPM 보안) 옵션은 Off (끄기)로 설정됩니다. TPM Status (TPM 상태) 필드가 On with Pre-boot Measurements (사전 부팅 검사를 통해 켜기) 또는 On without Pre-boot Measurements (사전 부팅 검사 없이 켜기)로 설정된 경우에만 TPM Status(TPM 상태), TPM Activation(TPM 활성화) 및 Intel TXT 필드를 수정할 수 있습니다.
TPM Activation(TPM 활성화)	TPM의 작동 상태를 변경합니다. 기본적으로 TPM Activation (TPM 활성화) 옵션은 No Change (변경 없음)로 설정됩니다.
TPM Status(TPM 상태)	TPM 상태를 표시합니다.
TPM Clear(TPM 지우기)	<p> 주의: TPM을 지우면 TPM의 모든 키가 손실됩니다. TPM 키가 손실되면 운영 체제의 부팅에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p>TPM의 모든 콘텐츠를 지웁니다. 기본적으로 TPM Clear(TPM 지우기) 옵션은 No(아니오)로 설정됩니다.</p>
Intel TXT	Intel TXT(Trusted Execution Technology)를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. Intel TXT 를 활성화하려면 가상화 기술이 활성화되어 있고 TPM Security(TPM 보안)가 사전 부팅 검사를 통해 Enabled (활성화)로 되어 있어야 합니다. 기본적으로 Intel TXT 옵션은 Off (끄기)로 설정됩니다.
BIOS Update Control(BIOS 업데이트 제어)	DOS 또는 UEFI 셸 기반 플래시 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. 로컬 BIOS 업데이트가 필요하지 않은 환경의 경우 이 옵션을 Disabled (비활성화)로 설정하는 것이 좋습니다. 기본적으로 BIOS Update Control (BIOS 업데이트 제어) 옵션은 Unlocked (잠금 해제)로 설정됩니다.
	 노트: Dell Update Package를 사용하는 BIOS 업데이트는 이 옵션의 영향을 받지 않습니다.
전원 단추	시스템 전면에 있는 전원 단추를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 Power Button (전원 단추) 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
NMI Button(NMI 단추)	시스템 전면에 있는 NMI 단추를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 NMI Button (NMI 단추) 옵션은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
AC Power Recovery(AC 전원 복구)	시스템의 AC 전원이 복구된 후 시스템이 어떻게 반응할지 설정합니다. 기본적으로 AC Power Recovery (AC 전원 복구) 옵션은 Last (마지막)로 설정됩니다.
AC Power Recovery Delay(AC 전원 복구 지연)	시스템에 AC 전원이 복원된 후 시스템에서 전원 켜기의 스테거를 지원하는 방법을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 AC Power Recovery Delay (AC 전원 복구 지연) 옵션은 Immediate (즉시)로 설정됩니다.
User Defined Delay(사용자 정의 지연)(60초 ~ 240초)	AC Power Recovery Delay (AC 전원 복구 지연)에 User Defined (사용자 정의) 옵션이 선택되어 있는 경우 User Defined Delay (사용자 정의 지연)를 설정할 수 있습니다.


기타 설정


메뉴 항목	설명
System Time	시스템의 시간을 설정합니다.
System Date	시스템의 날짜를 설정합니다.
Asset Tag	자산 태그를 표시하며, 보안 및 추적 용도로 자산 태그를 수정할 수 있게 합니다.
Keyboard NumLock(키보드 NumLock)	시스템이 부팅할 때 NumLock이 활성화될지 또는 비활성화될지 설정합니다. 기본적으로 Keyboard NumLock (키보드 NumLock)은 On (켜기)으로 설정됩니다.  노트: 84 키 키보드에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.
Report Keyboard Errors(키보드 오류 보고)	시스템 부팅 중에 키보드 관련 오류 메시지가 보고되는지 여부를 설정합니다. 기본적으로 Report Keyboard Errors (키보드 오류 보고) 옵션은 Report (보고)로 설정됩니다.
F1/F2 Prompt on Error(오류 시 F1/F2 프롬프트)	오류 시 F1/F2 프롬프트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 F1/F2 Prompt on Error (오류 시 F1/F2 프롬프트)는 Enabled (활성화)로 설정됩니다.
In-System Characterization(시스템 내 특성화)	이 옵션은 In-System Characterization (시스템 내 특성화)을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 In-System Characterization (시스템 내 특성화)은 Enabled (활성화)로 설정됩니다.


시스템 및 설정 암호 기능

사용자는 시스템 보안을 위해 시스템 암호 및 설정 암호를 생성할 수 있습니다. 시스템 및 설정 암호를 생성할 수 있게 하려면 암호 점퍼가 '활성화'로 설정되어야 합니다. 암호 점퍼 설정에 대한 자세한 내용은 '시스템 보드 점퍼 설정'을 참조하십시오.


시스템 암호	시스템을 부팅하려면 이 암호를 입력해야 합니다.
설정 암호	시스템의 BIOS 또는 UEFI 설정에 액세스하고 설정을 변경하기 위해 입력해야 하는 암호입니다.

 주의: 암호 기능은 시스템 데이터에 대한 기본적인 수준의 보안을 제공합니다.

 주의: 실행 중인 시스템을 그대로 두고 자리를 비우는 경우 누구나 시스템에 저장된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

 **노트:** 본 시스템은 시스템 및 설정 암호 기능이 비활성화된 상태로 제공됩니다.

시스템 및/또는 설정 암호 지정

 **노트:** 암호 점퍼는 시스템 암호 및 설정 암호 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 암호 점퍼 설정에 대한 자세한 내용은 '시스템 보드 점퍼 설정'을 참조하십시오.

암호 점퍼 설정이 활성화되어 있고 **Password Status**(암호 상태)가 **Unlocked**(잠금 해제)인 경우에만 새 **System Password**(시스템 암호) 및/또는 **Setup Password**(설정 암호)를 지정하거나 기존 **System**

Password(시스템 암호) 및/또는 **Setup Password**(설정 암호)를 변경할 수 있습니다. **Password Status**(암호 상태)가 **Locked**(잠금)이면 시스템 암호를 변경할 수 없습니다.

암호 점퍼 설정이 비활성화되어 있고 기존 시스템 암호 및 설정 암호가 삭제된 경우, 시스템에 로그인하기 위해 시스템 암호를 제공하지 않아도 됩니다.

새 시스템 암호 및/또는 설정 암호를 지정하려면 다음과 같이 합니다.


1. 시스템 설정을 시작하려면 전원 켜기 또는 재부팅 후에 바로 <F2> 키를 누릅니다.
2. **System Setup Main Menu**(시스템 설정 기본 메뉴)에서 **System BIOS**(시스템 BIOS)를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
System BIOS(시스템 BIOS) 화면이 표시됩니다.
3. **System BIOS**(시스템 BIOS) 화면에서 **System Security**(시스템 보안)를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
System Security(시스템 보안) 화면이 표시됩니다.
4. **System Security**(시스템 보안) 화면에서 **Password Status**(암호 상태)가 **Unlocked**(잠금 해제)인지 확인합니다.
5. **System Password**(시스템 암호)를 선택하고 시스템 암호를 입력한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.

다음 지침에 따라 시스템 암호를 지정합니다.

- 암호는 최대 32자까지 지정할 수 있습니다.
- 암호는 0부터 9까지의 숫자를 포함할 수 있습니다.
- 소문자만 유효하고 대문자는 허용되지 않습니다.
- 공백, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (0), (1), (2) 및 (')와 같은 특수 문자만 허용됩니다.

시스템 암호를 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.

6. 앞에서 입력한 시스템 암호를 다시 입력하고 **OK**(확인)를 클릭합니다.
7. **Setup Password**(설정 암호)를 선택하고 시스템 암호를 입력한 후 <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
설정 암호를 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.
8. 앞에서 입력한 설정 암호를 다시 입력하고 **OK**(확인)를 클릭합니다.
9. 시스템 BIOS 화면으로 돌아가려면 <Esc> 키를 누릅니다. <Esc> 키를 다시 누르면 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.

 **노트:** 암호 보호 기능은 시스템을 재부팅해야만 적용됩니다.


기존 설정 암호 삭제 또는 변경

기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경하려면 먼저 암호 점퍼가 '활성화'로 설정되어 있고 **Password Status**(암호 상태)가 **Unlocked**(잠금 해제)인지 확인합니다. **Password Status**(암호 상태)가 **Locked**(잠금)이면 기존 시스템 암호를 삭제하거나 변경할 수 없습니다.


기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시스템 설정을 시작하려면 전원 켜기 또는 재부팅 후에 바로 <F2> 키를 누릅니다.
2. **System Setup Main Menu**(시스템 설정 기본 메뉴)에서 **System BIOS**(시스템 BIOS)를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
System BIOS(시스템 BIOS) 화면이 표시됩니다.
3. **System BIOS**(시스템 BIOS) 화면에서 **System Security**(시스템 보안)를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
System Security(시스템 보안) 화면이 표시됩니다.
4. **System Security**(시스템 보안) 화면에서 **Password Status**(암호 상태)를 **Unlocked**(잠금 해제)합니다.


5. **System Password**(시스템 암호)를 선택하고 기존 시스템 암호를 변경하거나 삭제한 후, <Enter> 또는 <Tab> 키를 누릅니다.
6. **Setup Password**(설정 암호)를 선택하고, 기존 시스템 및/또는 설정 암호를 변경 또는 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab>을 누릅니다.

 **노트:** 시스템 및/또는 설정 암호를 변경하면 새 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하면 삭제할지 여부를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

7. 시스템 BIOS 화면으로 돌아가려면 <Esc> 키를 누릅니다. <Esc> 키를 다시 누르면 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.

 **노트:** 시스템에 로그인하는 동안 암호 보안을 비활성화할 수 있습니다. 암호 보안을 비활성화하려면 시스템을 켜거나 재부팅한 후, 암호를 입력하고 <Ctrl><Enter>를 누르십시오.

시스템 암호를 사용하여 시스템 보안


 **노트:** 설정 암호를 지정하면 시스템 암호 대신 설정 암호를 사용할 수 있습니다.

1. 시스템을 켜거나 재부팅합니다.
2. 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.

Password Status(암호 상태)를 **Locked**(잠금)로 설정한 경우, 재부팅 시에 메시지가 나타나면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.

잘못된 시스템 암호를 입력하면 메시지가 나타나고 암호를 다시 입력하도록 요청합니다. 올바른 암호를 입력할 수 있는 기회는 세 번입니다. 세 번째 입력한 암호도 올바른 암호가 아닌 경우 시스템이 정지되었으며 시스템을 종료해야 함을 알려 주는 오류 메시지가 표시됩니다.

시스템을 종료하고 다시 시작해도 올바른 암호를 입력할 때까지 오류 메시지가 계속 표시됩니다.

 **노트:** 시스템이 무단으로 변경되는 것을 방지하려면 **System Password**(시스템 암호) 및 **Setup Password**(설정 암호) 옵션과 함께 **Password Status**(암호 상태) 옵션을 사용할 수 있습니다.

활성화된 설정 암호를 사용하여 시스템 작동


Setup Password(설정 암호)를 **Enabled**(활성화)로 설정한 경우 시스템 설정 프로그램의 옵션을 수정하기 전에 정확한 설정 암호를 입력합니다.

세 번 이상 부정확한 암호를 입력하면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.


Incorrect Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down. (암호가 정확하지 않습니다. 잘못된 암호 입력 시도 횟수는 <x>회입니다. 시스템이 중지되었습니다. 전원을 꺼야 합니다.)

시스템을 종료하고 다시 시작해도 올바른 암호를 입력할 때까지 오류 메시지가 계속 표시됩니다. 다음과 같이 옵션이 설정된 경우는 예외입니다.

- **System Password**(시스템 암호) 설정이 **Enabled**(활성화)가 아니고 시스템 암호가 **Password Status**(암호 상태) 옵션을 통해 잠기지 않은 경우에는 예외적으로 시스템 암호를 지정할 수 있습니다.
- 그러나 이 경우에도 기존의 시스템 암호를 변경하거나 비활성화할 수는 없습니다.

 **노트:** 시스템 암호가 무단으로 변경되지 않도록 방지하려면 **Setup Password**(설정 암호) 옵션과 **Password Status**(암호 상태) 옵션을 함께 사용할 수 있습니다.

UEFI 부팅 관리자 시작

 **노트:** UEFI 부팅 모드에서 운영 체제를 설치하려면 해당 운영 체제가 64비트 UEFI 호환 운영 체제(예: Microsoft Windows Server 2008 x64 버전)여야 합니다. DOS 및 32비트 운영 체제는 BIOS 부팅 모드에서만 설치할 수 있습니다.

이 부팅 관리자를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 부팅 옵션을 추가, 삭제 및 정렬합니다.
- 재시작 없이 시스템 설정 및 BIOS 수준 부팅 옵션에 액세스합니다.


이 부팅 관리자를 시작하려면 다음을 수행하십시오.


1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음과 같은 메시지가 나타나면 **<F11>** 키를 누릅니다.

<F11> = UEFI Boot Manager

<F11> 키를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료하게 한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

부팅 관리자 탐색 키 사용

키	설명
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.
<Enter>	선택한 필드(있는 경우)에 값을 입력하거나 필드에 있는 링크를 따라 이동할 수 있습니다.
스페이스바	드롭다운 목록(있는 경우)을 확장하거나 축소합니다.
<Tab>	다음 작업 영역으로 이동합니다.
	 노트: 표준 그래픽 브라우저에만 해당됩니다.
<Esc>	기본 화면이 표시될 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 기본 화면에서 <Esc> 키를 누르면 부팅 관리자가 종료되고 계속해서 시스템이 부팅됩니다.
<F1>	시스템 설정 도움말 파일을 표시합니다.

 **노트:** 대부분의 옵션은 변경사항이 기록되었다가 시스템을 재시작해야만 적용됩니다.

부팅 관리자 화면

메뉴 항목	설명
Continue Normal Boot(일반 부팅 계속)	시스템에서는 먼저 부팅 순서의 첫 번째 항목에 해당하는 장치로 부팅을 시도합니다. 부팅 시도가 실패하면 부팅 순서의 다음 항목에 해당하는 장치로 부팅을 계속 시도합니다. 이러한 부팅 시도는 부팅에 성공하거나 시도할 부팅 옵션이 더 이상 없을 때까지 계속됩니다.

메뉴 항목	설명
BIOS Boot Menu(BIOS 부팅 메뉴)	사용 가능한 BIOS 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
UEFI Boot Menu(UEFI 부팅 메뉴)	사용 가능한 UEFI 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다. UEFI 부팅 메뉴를 통해 Add Boot Option (부팅 옵션 추가), Delete Boot Option (부팅 옵션 삭제) 또는 Boot From File (파일에서 부팅)을 선택할 수 있습니다.
Driver Health Menu(드라이버 상태) 메뉴	시스템에 설치된 드라이버의 목록 및 해당 드라이버의 상태를 표시합니다.
Launch System Setup(시스템 설정 시작)	시스템 설정에 액세스할 수 있습니다.
System Utilities(시스템 유틸리티)	BIOS 업데이트 파일 탐색기에 액세스하고, Dell 진단 프로그램을 실행하고, 시스템을 재부팅할 수 있습니다.

UEFI Boot Menu(UEFI 부팅) 메뉴

메뉴 항목	설명
Select UEFI Boot Option(UEFI 부팅 옵션 선택)	사용 가능한 UEFI 부팅 옵션(별표로 표시됨)의 목록을 표시합니다. 사용할 부팅 옵션을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
Add Boot Option(부팅 옵션 추가)	새 부팅 옵션을 추가합니다.
Delete Boot Option(부팅 옵션 삭제)	기존 부팅 옵션을 삭제합니다.
Boot From File(파일에서 부팅)	부팅 옵션 목록에 포함되지 않는 원타임 부팅 옵션을 설정합니다.

내장형 시스템 관리


Dell Lifecycle Controller는 서버의 수명 주기 전체에 걸쳐 고급 내장형 시스템 관리를 제공합니다. Lifecycle Controller는 부팅 순서 동안 시작될 수 있으며 운영 체제와 독립적으로 작동할 수 있습니다.

 **노트:** 특정 플랫폼 구성에서는 Lifecycle Controller가 제공하는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

Lifecycle Controller 설정, 하드웨어 및 펌웨어 구성, 운영 체제 배포 등에 대한 자세한 내용은 dell.com/esmmanuals에서 Lifecycle Controller 설명서를 참조하십시오.

iDRAC 설정 유틸리티

iDRAC 설정 유틸리티는 UEFI를 사용하여 iDRAC 매개 변수를 설정하고 구성할 수 있는 인터페이스입니다. iDRAC 설정 유틸리티를 사용하여 다양한 iDRAC 매개 변수를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

 **노트:** iDRAC 설정 유틸리티의 일부 기능에 액세스하려면 iDRAC7 Enterprise 라이선스를 업그레이드해야 합니다.

iDRAC7 사용에 대한 자세한 내용은 *iDRAC7 사용 설명서*(dell.com/esmmanuals)를 참조하십시오.


iDRAC 설정 유틸리티 시작

1. 관리되는 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. POST(Power-On Self-Test) 중에 <F2> 키를 누릅니다.
3. System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴) 페이지에서 **iDRAC Settings**(iDRAC 설정)를 클릭합니다.
iDRAC Settings(iDRAC 설정) 화면이 표시됩니다.

열 설정 변경

iDRAC 설정 유틸리티는 시스템의 열 제어 설정을 선택하여 사용자 지정할 수 있습니다.

1. iDRAC 설정 유틸리티 시작
2. **iDRAC 설정** → **열** → **사용자 옵션** 아래에서, 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
 - 기본값
 - 최대 배기 온도
 - 팬 속도 오프셋

 **노트:** 사용자 옵션이 기본값 **Auto(자동)** 설정에 맞춰져 있을 때, 사용자 옵션을 수정할 수 없습니다.

3. **최대 공기 배기 온도** 또는 **팬 속도 오프셋** 필드를 설정합니다.
4. **뒤로** → **완료** → **예**를 클릭합니다.

시스템 구성요소 설치

권장 도구

이 항목의 절차를 수행하려면 다음 품목이 필요할 수 있습니다.

- #2 십자 드라이버
- T10 및 T15 Torx 드라이버
- 접지부에 연결되는 손목 접지대

전면 베젤(선택사양)

전면 베젤 설치

1. 베젤에 있는 썸 나사와 시스템 전면에 있는 랙 이어에 맞춥니다.
2. 나비 나사를 조여 시스템 새시에 베젤을 고정시키십시오.

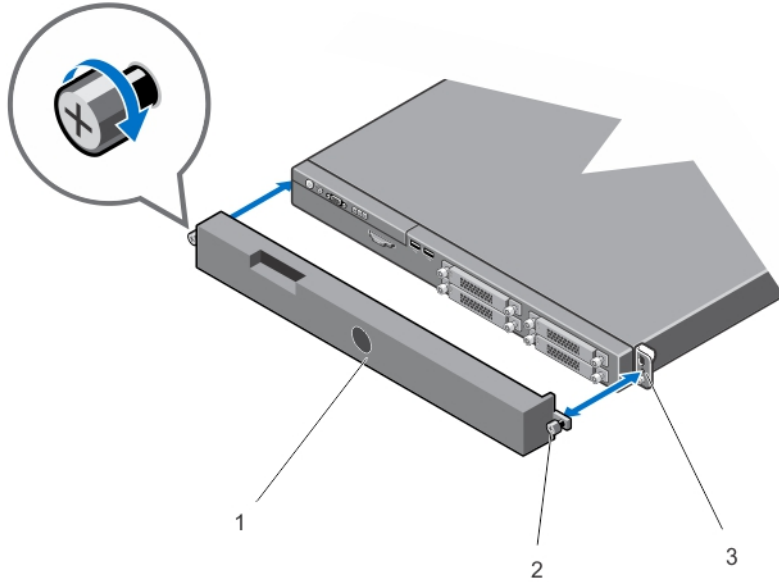


그림 7. 전면 베젤 설치 및 분리

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 전면 베젤 | 2. 썸 나사(2개) |
| 3. 랙 이어(2개) | |

전면 베젤 분리

1. #2 십자 드라이버를 사용하여 썸 나사를 풀니다.
2. 랙 이어에서 베젤을 떼내어 시스템에서 베젤을 잡아 당깁니다.

베젤 필터(옵션)

베젤 필터 분리

1. 필터 프레임을 베젤에 고정하는 나사를 분리합니다.
2. 베젤에서 가장자리에 있는 필터 프레임 하나를 돌려 빼냅니다

3. 필터를 분리합니다.

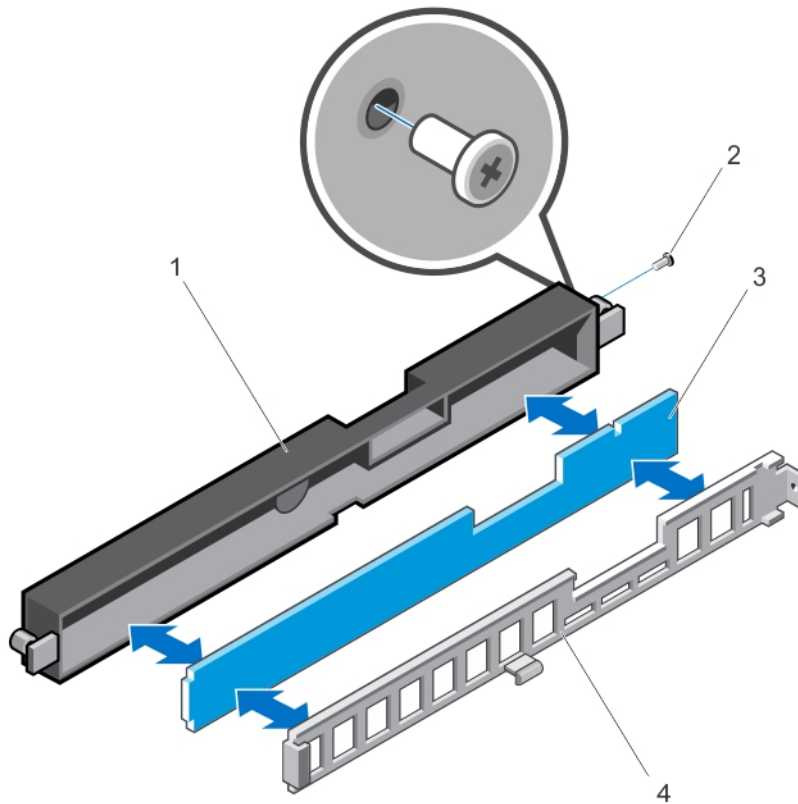



그림 8. 베젤 필터 분리 및 설치



- | | |
|-------|-----------|
| 1. 베젤 | 2. 나사 |
| 3. 필터 | 4. 필터 프레임 |

 **노트:** 3개월 주기로 필터를 청소하거나 교체할 것을 권장합니다. 교체용 필터를 추가 구매하려면 Dell 기술 지원 부서에 문의하십시오.

베젤 필터 설치

1. 필터를 베젤에 설치합니다.
2. 필터 프레임을 베젤 안에 넣고 베젤에 있는 구멍에 필터 프레임의 나사 구멍을 맞춥니다.
3. 나사를 조여 필터 프레임을 고정시킵니다.


시스템 열기 및 닫기

-  **경고:** 시스템을 들어 올려야 할 경우에는 다른 사람의 도움을 받으십시오. 부상을 피하려면 혼자 힘으로 시스템을 들어 올리지 마십시오.
-  **경고:** 시스템이 켜져 있는 상태에서 시스템 덮개를 열거나 분리하면 감전의 위험에 노출될 수 있습니다.

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 덮개가 없는 상태에서 시스템을 5분 이상 작동하지 마십시오.

시스템 열기

 **노트:** 시스템 내부의 구성요소를 다룰 때는 항상 정전기 방지 매트와 접지대를 사용하는 것이 좋습니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템 덮개 상단에 있는 3개의 조임 나사를 풀습니다.
3. 시스템 덮개의 후면을 새시에 고정하는 썸 나사를 풀습니다.
4. 썸 나사를 잡고 시스템 덮개를 시스템 뒤쪽으로 밀어 넣습니다.
5. 덮개의 양쪽을 잡고 시스템에서 덮개를 들어 꺼냅니다.

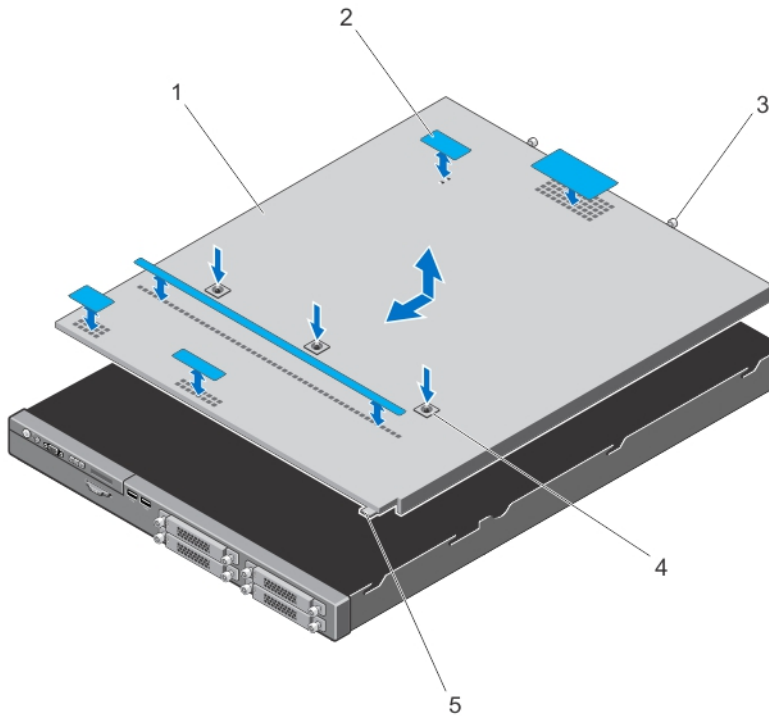


그림 9. 시스템 열기 및 닫기

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. 시스템 덮개 | 2. 마일라 접착 피복(5개) |
| 3. 썸 나사(2개) | 4. 고정 나사(3개) |
| 5. 탭 | |

시스템 닫기

1. 덮개로 새시를 덮은 다음 뒤로 살짝 밀어 덮개가 새시 고리에 걸린 상태로 새시 위에 평평하게 놓이도록 합니다.
2. 슝 나사를 조여 새시에 시스템 덮개 후면을 고정시킵니다.
3. 시스템 덮개 상단에 있는 고정 나사를 조입니다.
4. 해당하는 경우, 마일라 접착 피복을 시스템 덮개 상단에 있는 환풍구에 붙이십시오.
 - **노트:** 마일라 접착 피복은 필터링 되지 않은 공기 및 다른 오염물질으로부터 시스템을 보호합니다. 마일라 접착 피복은 베젤 키트에 포함되어 있습니다.
5. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

시스템 내부

△ **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

■ **노트:** 핫 스왑 가능한 구성부품은 주황색으로 표시되고, 구성부품의 접촉점은 파란색으로 표시됩니다.

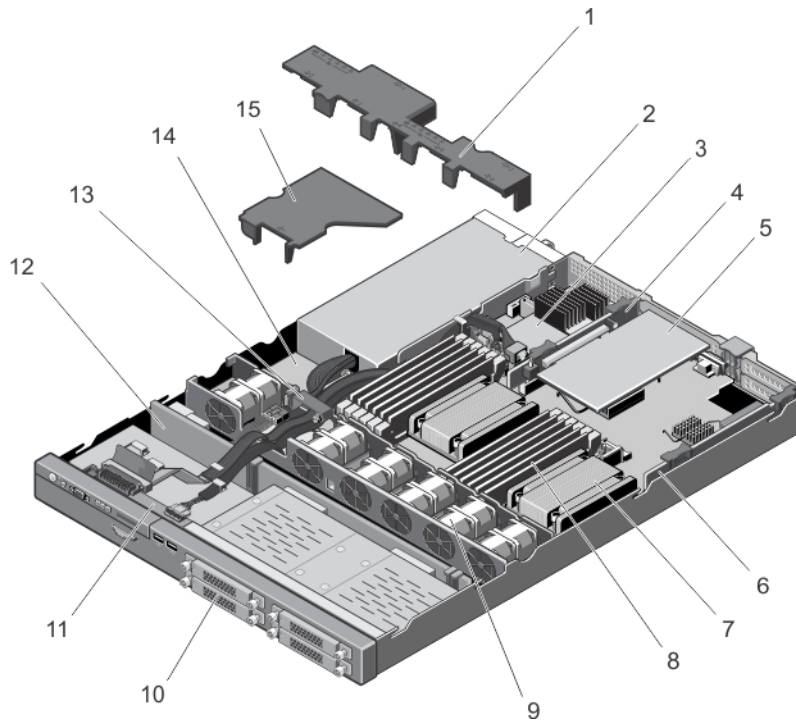


그림 10. 시스템 내부

1. 냉각 덮개
2. 전원 공급 장치(2개)
3. 저장소 컨트롤러 카드

4. 확장 카드 라이저 2
5. 확장 카드
6. 확장 카드 라이저 1
7. 프로세서 2 방열판
8. DIMM(12개)
9. 냉각 팬(6개)
10. 하드 드라이브(4개)
11. 콘솔
12. 하드 드라이브 후면판
13. 케이블 배선 래치
14. 배전 보드
15. 배전 보드 덮개

냉각 덮개

냉각 덮개 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 냉각팬이 제거된 상태로 절대로 시스템을 작동시키지 마십시오. 시스템이 쉽게 가열되어 시스템이 종료되거나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.

3. 덮개를 들어 올려 팬 브래킷에서 분리합니다.

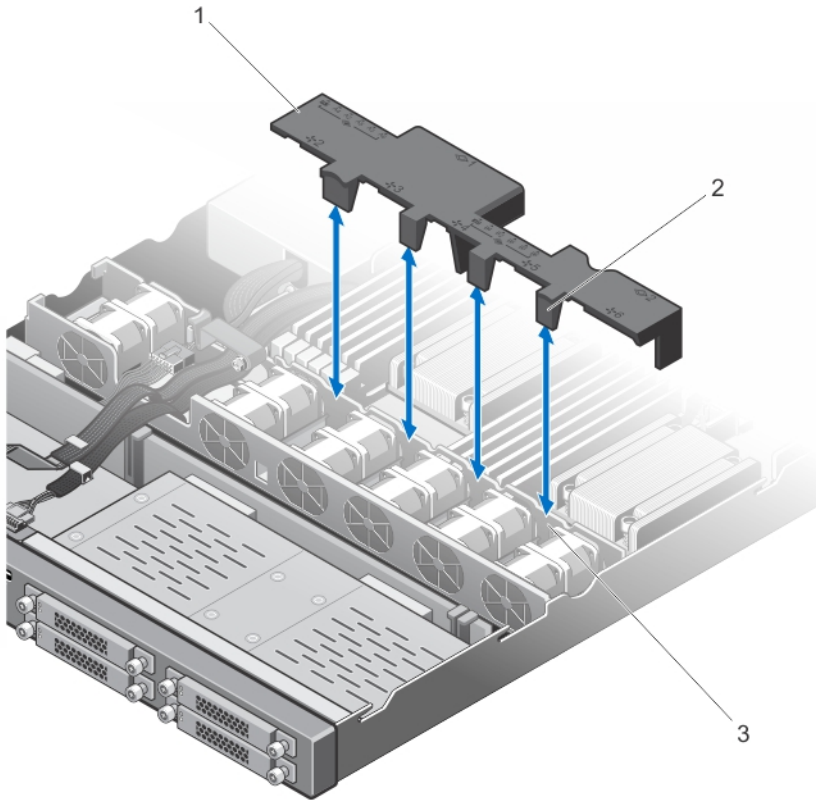


그림 11. 냉각 덮개 분리 및 설치

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 냉각 덮개 | 2. 냉각 덮개 탭(4개) |
| 3. 냉각 팬 브래킷 | |

냉각 덮개 설치


△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

✎ 노트: 새시에 냉각 덮개를 올바르게 장착하려면 시스템 내부의 케이블이 케이블 배선 래치를 통해 배선되도록 합니다.

1. 냉각 덮개의 위치를 설명서에 따라 팬 베이의 번호와 맞춥니다.
2. 냉각 덮개를 새시 안으로 내려 놓습니다.
단단히 장착되면 냉각 덮개에 표시된 메모리 소켓 번호가 해당하는 메모리 소켓과 일치하게 되고 냉각 팬 브래킷 위에 있는 냉각 덮개의 탭 4개와 맞춰지게 됩니다.
3. 시스템을 닫습니다.
4. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

System Memory

이 시스템은 DDR3 UDIMM ECC(Unbuffered ECC DIMM) 및 RDIMM(Registered DIMM)을 지원합니다. 시스템에서는 DDR3 및 DDR3L 전압 사양을 지원합니다.

 **노트:** MT/s는 DIMM 속도를 초당 메가전송 단위로 나타냅니다.


메모리 버스 작동 주파수는 다음 요인에 따라 1600MT/s, 1333MT/s, 1066MT/s 또는 800MT/s일 수 있습니다.

- DIMM 유형(UDIMM 또는 RDIMM)
- DIMM 구성(랭크 수)
- DIMM의 최대 주파수
- 채널당 채워지는 DIMM의 수
- DIMM 작동 전압
- 선택한 시스템 프로파일(예: Performance Optimized(최적화된 성능), Custom(사용자 정의) 또는 Dense Configuration Optimized(최적화된 밀집 구성))
- 프로세서의 지원되는 최대 DIMM 주파수

다음 표는 지원되는 구성의 메모리 장착 및 작동 주파수를 보여 줍니다.

DIMM 유형	장착되는 DIMM/ 채널	작동 주파수(MT/s)		최대 DIMM 랭크/채널
		1.5V	1.35V	
UDIMM ECC	1	1333, 1066 및 800	1333, 1066 및 800	이중 랭크
	2	1333, 1066 및 800	1066 및 800	이중 랭크
RDIMM	1	1600, 1333, 1066 및 800	1333, 1066 및 800	이중 랭크
		1333, 1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크
	2	1600, 1333, 1066 및 800	1333, 1066 및 800	이중 랭크
		1066 및 800	1066 및 800	4중 랭크

시스템은 6개 소켓씩 두 집합으로 나뉘는 12개의 메모리 소켓을 가지고 있으며 각 프로세서당 하나의 집합이 할당됩니다. 각각의 6개 소켓 집합은 세 개의 채널로 구성됩니다. 각 채널에서 첫 번째 소켓의 분리 레버는 흰색으로 표시되고, 두 번째 소켓의 분리 레버는 검정색으로 표시됩니다.

 **노트:** A1-A6 소켓의 DIMM은 프로세서 1에 할당되고 B1-B6 소켓의 DIMM은 프로세서 2에 할당됩니다.

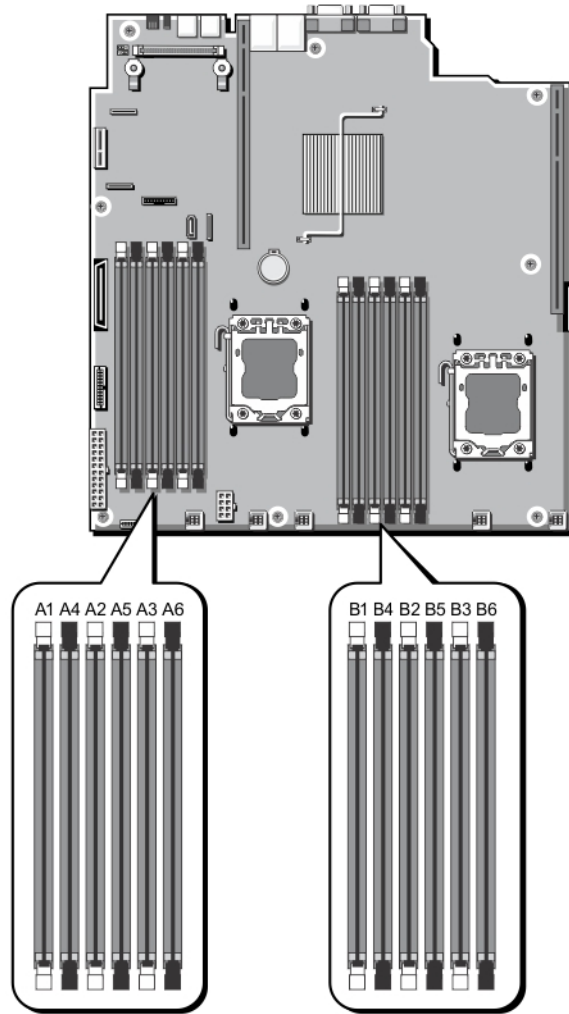


그림 12. 메모리 소켓 위치

메모리 채널은 다음과 같이 구성됩니다.

- | | |
|---------------|----------------------|
| 프로세서 1 | 채널 1: 메모리 소켓 A1 및 A4 |
| | 채널 2: 메모리 소켓 A2 및 A5 |
| | 채널 3: 메모리 소켓 A3 및 A6 |
| 프로세서 2 | 채널 1: 메모리 소켓 B1 및 B4 |
| | 채널 2: 메모리 소켓 B2 및 B5 |
| | 채널 3: 메모리 소켓 B3 및 B6 |


일반 메모리 모듈 설치 지침

이 시스템은 Flexible Memory Configuration(유연한 메모리 구성)을 지원하므로, 시스템은 모든 유효한 칩셋 아키텍처에 따라 구성되고 해당 구성에서 실행될 수 있습니다. 다음은 최적 성능을 위해 권장되는 지침입니다.

- UDIMM과 RDIMM이 혼합되면 안 됩니다.
- x4 및 x8 DRAM 기반 DIMM은 혼합될 수 있습니다. 자세한 내용은 모드별 지침을 참조하십시오.
- 채널당 최대 2개의 UDIMM을 장착할 수 있습니다.
- 채널당 최대 2개의 단일 또는 이중 랭크 RDIMM을 장착할 수 있습니다.
- 채널당 4중 랭크 RDIMM 1개 및 단일 또는 이중 랭크 RDIMM 1개를 장착할 수 있습니다.
- 프로세서가 설치된 경우에만 DIMM 소켓을 채우십시오. 단일 프로세서 시스템의 경우 A1-A6 소켓을 사용할 수 있습니다. 이중 프로세서 시스템의 경우에는 A1-A6 소켓 및 B1-B6 소켓을 사용할 수 있습니다.
- 흰색 분리 탭이 있는 모든 소켓을 먼저 채우고 검정색 분리 탭이 있는 소켓을 채웁니다.
- 랭크 개수를 기준으로 가장 높은 DIMM부터 흰색 분리 레버가 있는 소켓에 먼저 장착하고 검정색 분리 레버가 있는 소켓에 순서대로 장착합니다. 예를 들어, 4중 랭크 DIMM과 이중 랭크 DIMM을 혼합하려면 흰색 분리 탭이 있는 소켓에 4중 랭크 DIMM을 장착하고 검정색 분리 탭이 있는 소켓에 이중 랭크 DIMM을 장착합니다.
- 이중 프로세서 구성에서 각 프로세서에 대한 메모리 구성은 동일해야 합니다. 예를 들어, 프로세서 1의 소켓 A1을 채우는 경우, 프로세서 2의 소켓 B1을 채웁니다.
- 다른 메모리 장착 규칙을 따르는 경우라면 크기가 서로 다른 메모리 모듈을 혼합할 수 있습니다(예: 2GB 메모리 모듈과 4GB 메모리 모듈이 혼합될 수 있음).
- 성능을 최대화하려면 모드별 지침에 따라 프로세서당 2개 또는 3개 DIMM(채널당 1개 DIMM)을 한 번에 장착합니다. 자세한 내용은 모드별 지침을 참조하십시오.
- 각각 다른 속도를 가진 메모리 모듈이 설치되면 설치된 메모리 모듈 중 가장 느린 모듈의 속도로 작동하거나 시스템 DIMM 구성에 따라 더 느린 속도로 작동하게 됩니다.

모드별 지침

3개의 메모리 채널이 각 프로세서에 할당됩니다. 허용되는 구성은 선택한 메모리 모드에 따라 다릅니다.

 **노트:** x4 및 x8 DRAM 기반 DIMM은 혼합되어 RAS(Reliability, Availability, and Serviceability) 기능에 대한 지원을 제공할 수 있습니다. 그러나 특정 RAS 기능에 대한 모든 지침이 준수되어야 합니다. x4 DRAM 기반 DIMM은 메모리 최적화(독립 채널) 모드 또는 고급 ECC 모드에서 SDDC(Single Device Data Correction)를 유지합니다. x8 DRAM 기반 DIMM의 경우 SDDC가 지원되도록 하려면 고급 ECC 모드가 필요합니다.


다음 항목에서는 각 모드별로 추가적인 슬롯 채우기 지침을 제공합니다.

고급 ECC(룩스텝)

고급 ECC 모드는 SDDC를 x4 DRAM 기반 DIMM에서 x4 및 x8 DRAM으로 확장합니다. 이 모드는 정상 작동 중에 발생하는 단일 DRAM 칩 오류로부터 보호합니다.

메모리 설치 지침:


- 메모리 소켓 A1, A4, B1 및 B4는 비활성화되고 고급 ECC 모드를 지원하지 않습니다.
- DIMM은 일치하는 쌍으로 설치되어야 합니다. 메모리 소켓 (A2, B2)에 설치되는 DIMM은 메모리 소켓 (A3, B3)에 설치되는 DIMM과 일치해야 하고, 메모리 소켓 (A5, B5)에 설치되는 DIMM은 메모리 소켓 (A6, B6)에 설치되는 DIMM과 일치해야 합니다.

 **노트:** 모니터링을 포함하는 고급 ECC는 지원되지 않습니다.

메모리가 최적화(독립형 채널) 모드


이 모드는 x4 장치 폭을 사용하는 메모리 모듈에 대해서만 SDDC를 지원하고, 특정한 방식의 슬롯 채우기를 요구하지 않습니다.


메모리 스페어링

 **노트:** 메모리 스페어링을 사용하려면 시스템 설정에서 이 기능이 활성화되어야 합니다.

이 모드에서 랭크는 채널당 하나가 스페어로 예약됩니다. 수정 가능한 지속적인 오류가 랭크에서 감지되는 경우, 이 랭크의 데이터가 스페어 랭크에 복사되고 오류가 발생한 랭크는 비활성화됩니다.

메모리 스페어링이 활성화된 경우, 운영 체제에서 사용 가능한 시스템 메모리는 채널당 랭크 1개씩 줄어듭니다. 예를 들어, 8GB 이중 랭크 DIMM 3개가 설치된 시스템에서 사용 가능한 시스템 메모리는 24GB(3 (DIMMs) × 8GB)가 아니라 12GB(1/2 (랭크/채널) × 3 (DIMMs))입니다.


 **노트:** 메모리 스페어링은 수정할 수 없는 다중 비트 오류에 대한 보호를 제공하지 않습니다.

 **노트:** 고급 ECC/록스텝 모드 및 옵티마이저 모드는 모두 메모리 스페어링을 지원합니다.

메모리 미러링

메모리 미러링은 다른 모든 모드에 비해 가장 강력한 DIMM 안정성 모드를 제공하여 수정할 수 없는 다중 비트 오류에 대한 보호를 향상시킵니다. 미러링 구성에서 사용 가능한 총 시스템 메모리는 설치된 총 물리적 메모리의 절반입니다. 설치된 메모리의 절반은 활성 상태의 DIMM을 미러링하는 데 사용됩니다. 수정할 수 없는 오류가 발생하면 시스템은 미러링된 복사본으로 전환됩니다. 이를 통해 SDDC 및 다중 비트 보호가 가능해집니다.

메모리 설치 지침:

 **노트:** 각 프로세서의 첫 번째 메모리 채널(채널 1)은 비활성화되고 메모리 미러링에 사용할 수 없습니다.

- 메모리 채널 2와 3을 채워야 합니다.
- 메모리 모듈은 크기, 속도 및 기술 면에서 동일해야 합니다.
- 흰색 분리 탭이 있는 메모리 소켓에 설치되는 DIMM은 서로 동일해야 하며, 검정색 분리 탭이 있는 소켓에 대해서도 유사한 규칙이 적용됩니다. 예를 들어 소켓 A2와 A3에 설치되는 DIMM은 동일해야 합니다.

메모리 구성 예

다음 표에서는 이 항목에 설명된 적절한 메모리 지침을 따른 메모리 구성의 예를 보여 줍니다.

 **노트:** 16GB 4중 랭크 RDIMM은 지원되지 않습니다.


 **노트:** 다음 표에서 1R, 2R 및 4R은 단일 랭크 DIMM, 이중 랭크 DIMM 및 4중 랭크 DIMM을 각각 나타냅니다.

표 1. 메모리 구성 – 프로세서 1개

시스템 용량(GB)	DIMM 크기 (GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
2	2	1	1R x8, 1333MT/s	A1
			1R x8, 1600MT/s	
4	2	2	1R x8, 1333MT/s	A1, A2


시스템 용량(GB)	DIMM 크기 (GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
			1R x8, 1600MT/s	
10	2	5	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5
			1R x8, 1600MT/s	
12	4	3	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3
			1R x8, 1600MT/s	
20	4	5	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5
			1R x8, 1600MT/s	
24	8	3	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3
			2R x4, 1600MT/s	
32	8	4	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4
			2R x4, 1600MT/s	
48	16	3	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3
			2R x4, 1600MT/s	
96	16	6	2R x4, 1333MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
			2R x4, 1600MT/s	
128	32	4	4R x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4
192	32	6	4R x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6


표 2. 메모리 구성 – 프로세서 2개


시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
4	2	2	1R x8, 1333MT/s	A1, B1
			1R x8, 1600MT/s	
8	2	4	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, B1, B2
			1R x8, 1600MT/s	
12	2	6	1R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
			1R x8, 1600MT/s	
24	4	6	2R x8, 1333MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3

시스템 용량(GB)	DIMM 크기(GB)	DIMM 개수	구성 및 속도	DIMM 슬롯 채우기
			2R x8, 1600MT/s	
48	8	6	2R x4, 1333MT/s 2R x4, 1600MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
96	16	6	2R x4, 1333MT/s 2R x4, 1600MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
128	16	8	2R x4, 1333MT/s 2R x4, 1600MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
160	16	10	2R x4, 1333MT/s 2R x4, 1600MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5
192	16	12	2R x4, 1333MT/s 2R x4, 1600MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
256	32	8	4R x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
384	32	12	4R x4, 1066MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6

메모리 모듈 분리

 경고: 메모리 모듈은 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오. 메모리 모듈을 다룰 때에는 카드 모서리를 잡고 메모리 모듈의 구성요소 또는 금속 접촉면을 만지지 않도록 하십시오.

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 주의: 시스템이 충분히 냉각되도록 하려면 채워지지 않은 메모리 소켓에 메모리 모듈 보호물을 설치해야 합니다. 해당 소켓에 메모리 모듈을 설치하려는 경우에만 메모리 모듈 보호물을 분리하십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 냉각 덮개를 분리합니다.
4. 해당 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.

5. 소켓에서 메모리 모듈 보호물을 분리하려면 메모리 모듈 소켓 양쪽 끝에 있는 배출기를 동시에 누릅니다.

△ 주의: 메모리 모듈 가운데 부분 또는 금속 접촉면을 만지지 않고 카드 모서리로 메모리 모듈을 잡아야 합니다. 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 한 번에 하나씩만 다루십시오.

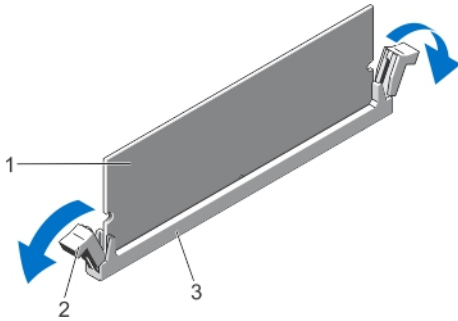


그림 13. 메모리 모듈 배출

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. 메모리 모듈 | 2. 메모리 모듈 소켓 배출기(2개) |
| 3. 메모리 모듈 소켓 | |

6. 메모리 모듈 또는 메모리 모듈 보호물이 소켓에 설치되어 있으면 분리합니다.

📌 노트: 나중에 사용할 수 있도록 분리된 메모리 모듈 보호물을 보관합니다.

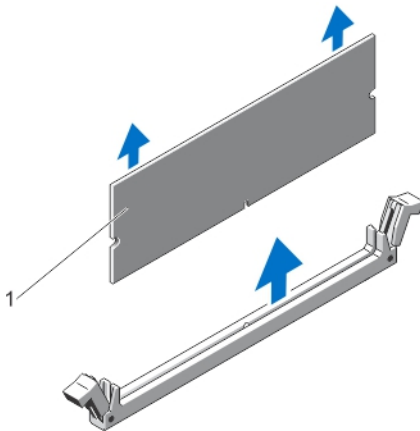


그림 14. 메모리 모듈 분리

1. 메모리 모듈/메모리 모듈 보호물

7. 냉각 덮개를 설치합니다.
8. 시스템을 닫습니다.
9. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

메모리 모듈 설치

⚠ 경고: 메모리 모듈은 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오. 메모리 모듈을 다룰 때에는 카드 모서리를 잡고 메모리 모듈의 구성요소 또는 금속 접촉면을 만지지 않도록 하십시오.

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 시스템이 충분히 냉각되도록 하려면 채워지지 않은 메모리 소켓에 메모리 모듈 보호물을 설치해야 합니다. 해당 소켓에 메모리 모듈을 설치하려는 경우에만 메모리 모듈 보호물을 분리하십시오.

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 해당하는 경우 냉각 덮개를 분리합니다.
4. 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.

△ 주의: 메모리 모듈 가운데 부분 또는 금속 접촉면을 만지지 않고 카드 모서리로 메모리 모듈을 잡아야 합니다. 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 한 번에 하나씩만 다루십시오.

5. 메모리 모듈 또는 메모리 모듈 보호물이 소켓에 설치되어 있으면 분리합니다.

🔑 노트: 나중에 사용할 수 있도록 분리된 메모리 모듈 보호물을 보관합니다.

6. 메모리 모듈의 에지 커넥터를 메모리 모듈 소켓의 맞춤 키에 맞추고 메모리 모듈을 소켓에 삽입합니다.

🔑 노트: 메모리 모듈 소켓에는 메모리 모듈을 한 방향으로만 소켓에 설치할 수 있는 맞춤 키가 있습니다.

△ 주의: 설치 중에 메모리 모듈 소켓의 손상을 방지하려면 메모리 모듈 양쪽 끝에 동일하게 힘을 가합니다. 메모리 모듈 가운데 부분에는 힘을 주지 마십시오.

7. 메모리 모듈이 제자리에 걸릴 때까지 엄지 손가락으로 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

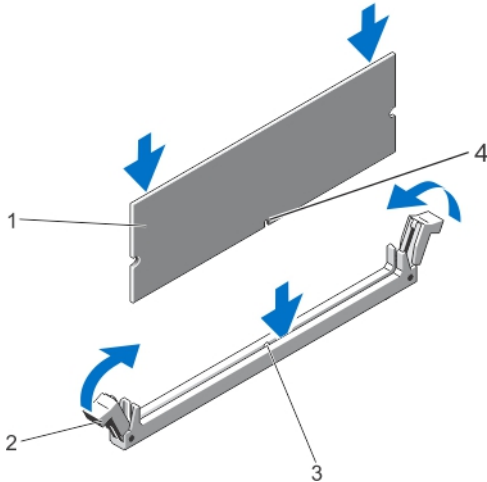


그림 15. 메모리 모듈 장착

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. 메모리 모듈 | 2. 메모리 모듈 배출기 |
| 3. 메모리 모듈 소켓 맞춤 키 | 4. 메모리 모듈 맞춤 키 |


🔑 노트: 메모리 모듈이 소켓에 올바르게 장착된 경우 메모리 모듈 소켓의 레버가 메모리 모듈이 설치된 다른 소켓의 레버와 맞춰집니다.

8. 나머지 메모리 모듈을 설치하려면 이 절차의 4-7단계를 반복합니다.
9. 냉각 덮개를 장착합니다.
10. 시스템을 닫습니다.


11. 시스템을 전원 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 시스템에 연결된 주변 장치의 전원을 모두 켭니다.
12. <F2> 키를 눌러 시스템 설정을 시작하고 메모리 설정을 확인합니다.
새로 설치된 메모리를 반영하도록 시스템의 설정값이 이미 변경되어 있어야 합니다.
13. 값이 올바르지 않은 경우 메모리 모듈이 하나 이상 제대로 설치되지 않을 수 있습니다. 메모리 모듈이 소켓에 단단히 장착되도록 4단계에서 7단계를 반복합니다.
14. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 '시스템 진단 프로그램 사용'을 참조하십시오.


하드 드라이브


구성에 따라 해당 시스템은 최대 4개의 2.5인치, 핫 스왑 가능한 SAS 또는 SATA SSD를 지원합니다.

 **노트:** SSD/SAS/SATA 하드 드라이브는 시스템에서 함께 사용할 수 없습니다.

핫 스왑 가능한 하드 드라이브는 하드 드라이브 후면판을 통해 시스템 보드에 연결됩니다. 핫 스왑 가능한 하드 드라이브는 하드 드라이브 슬롯에 맞는 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 안에 담겨 제공됩니다.


 **주의:** 시스템을 실행하는 동안 핫 스왑 가능한 하드 드라이브를 분리하거나 설치하려면 먼저 저장소 컨트롤러 카드 설명서를 참조하여 호스트 어댑터가 핫 스왑 하드 드라이브 분리 및 삽입을 지원하도록 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.

 **주의:** 하드 드라이브를 포맷하는 동안 시스템을 끄거나 재부팅하지 마십시오. 이렇게 하면 하드 드라이브에 오류가 발생할 수 있습니다.


 **노트:** 하드 드라이브 후면판에서 사용할 수 있도록 검사 및 승인된 하드 드라이브만 사용하십시오.

하드 드라이브를 포맷할 때 포맷이 완료될 때까지 대기합니다. 대용량 하드 드라이브를 포맷하는 데 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

핫 스왑 하드 드라이브 분리

 **주의:** 데이터 손실을 막으려면, 운영 체제가 핫스왑 드라이브 설치를 지원해야 합니다. 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

1. 관리 소프트웨어에서 분리하려는 하드 드라이브를 준비합니다. 하드 드라이브 캐리어의 표시등이 하드 드라이브를 안전하게 분리할 수 있다는 신호를 표시할 때까지 기다립니다. 자세한 내용은 스토리지 컨트롤러 설명서를 참조하십시오.
하드 드라이브가 온라인 상태인 경우 녹색 작동/오류 표시등은 드라이브 전원이 꺼질 때 깜박입니다. 하드 드라이브 표시등이 꺼지면 하드 드라이브를 분리할 수 있습니다.
2. 하드 드라이브 캐리어 전면에 있는 두 개의 썸 나사를 풀니다.
3. 썸 나사를 잡고 하드 드라이브 슬롯에서 분리될 때까지 하드 드라이브 캐리어를 밀니다.

 **주의:** 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 모든 사용하지 않는 하드 드라이브 슬롯에 빈 하드 드라이브 캐리어가 설치되어 있어야 합니다.

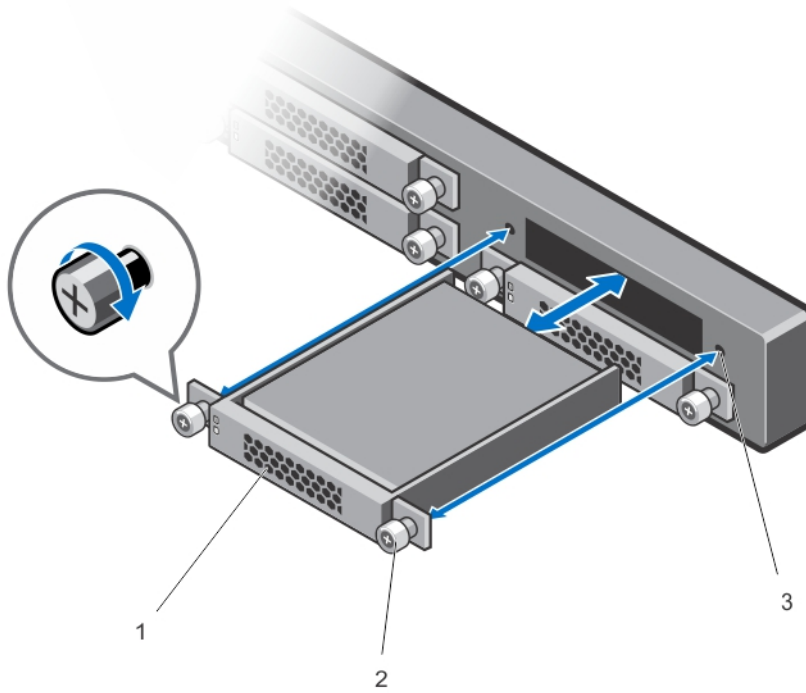


그림 16. 핫 스왑 하드 드라이브 분리 및 설치

1. 하드 드라이브 캐리어
2. 썸 나사(2개)
3. 나사 구멍(2개)

핫 스왑 하드 드라이브 설치

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
 - △ 주의: 하드 드라이브 후면판에서 사용할 수 있도록 검사 및 승인된 하드 드라이브만 사용하십시오.
 - △ 주의: 동일한 RAID 볼륨에 SAS와 SATA 하드 드라이브를 결합하여 사용할 수 없습니다.
 - △ 주의: 데이터 손실을 막으려면, 운영 체제가 핫스왑 드라이브 설치를 지원해야 합니다. 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
 - △ 주의: 교체용 핫 스왑 가능 하드 드라이브를 설치하고 시스템 전원을 켜면 하드 드라이브에서 자동으로 재구축이 시작됩니다. 교체용 하드 드라이브는 반드시 비어 있거나 덮어쓸 데이터만 포함해야 합니다. 교체용 하드 드라이브에 있는 모든 데이터는 하드 드라이브를 설치하는 즉시 사라집니다.
1. 하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브를 설치합니다.
 2. 캐리어가 후면판에 연결될 때까지 하드 드라이브 슬롯에 하드 드라이브 캐리어를 삽입합니다.
 3. 썸 나사를 조여 하드 드라이브를 제자리에 고정합니다.

하드 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브 분리

1. 하드 드라이브 캐리어의 슬라이드 레일에서 나사를 분리합니다.
2. 하드 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브를 밀니다.

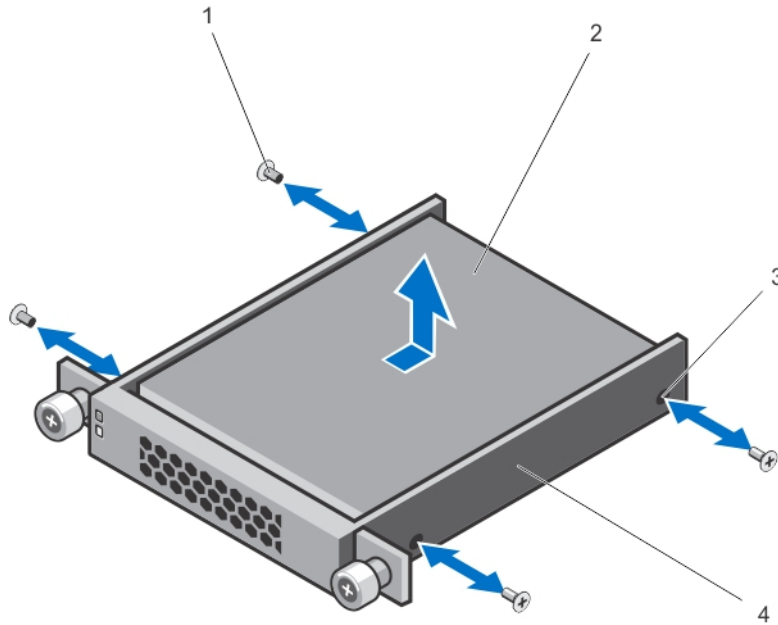


그림 17. 하드 드라이브 캐리어에서 핫 스왑 하드 드라이브 분리 및 설치

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 나사(4개) | 2. 하드 드라이브 |
| 3. 나사 구멍(4개) | 4. 하드 드라이브 캐리어 |

하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 하드 드라이브 커넥터의 끝이 뒤쪽에 놓이도록 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 삽입합니다.
2. 하드 드라이브의 나사 구멍을 하드 드라이브 캐리어 후면의 구멍에 맞춥니다.
올바르게 맞춰지면 하드 드라이브 후면이 하드 드라이브 캐리어 후면과 접하게 됩니다.

3. 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 고정시키는 나사를 끼웁니다.

노트: 새로운 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 설치하는 경우, 시스템 키트에 함께 제공된 예비 하드 드라이브 나사를 사용하십시오.

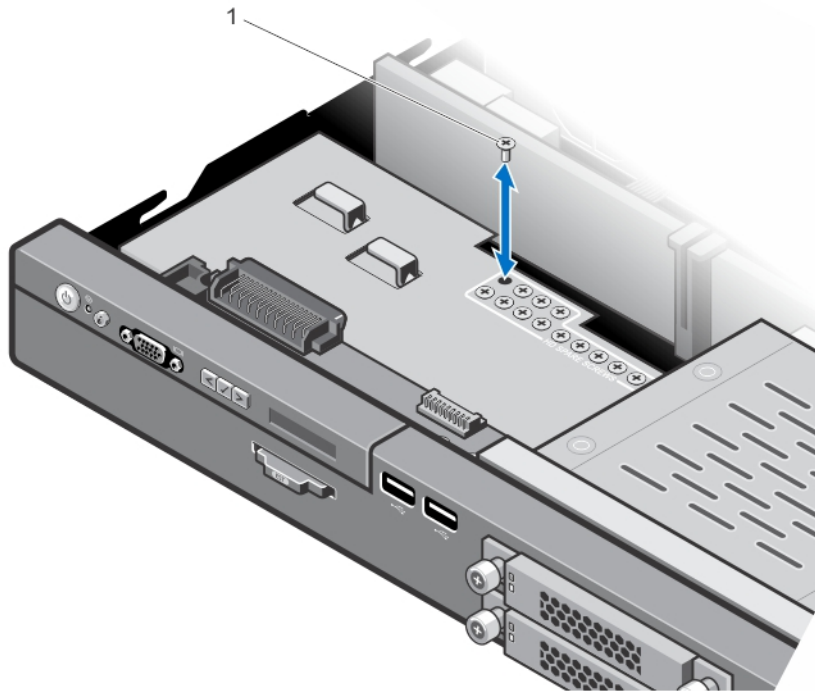


그림 18. 예비 하드 드라이브 나사 위치

1. 예비 하드 드라이브 나사(16개)

냉각 팬

시스템은 최대 6개의 냉각 팬을 지원합니다.

노트: 팬의 핫 스왑 분리 또는 설치는 지원되지 않습니다.

노트: 특정 팬에 문제가 있는 경우 시스템 관리 소프트웨어에 의해 팬 번호가 참조되어 냉각 팬 조립품의 팬 번호가 확인되므로 쉽게 올바른 팬을 식별하고 교체할 수 있습니다.

냉각 팬 분리

경고: 시스템이 켜져 있는 상태에서 시스템 덮개를 열거나 분리하면 감전의 위험에 노출될 수 있습니다. 냉각 팬을 분리하거나 설치하는 중에는 매우 주의해야 합니다.

주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 덮개가 분리된 상태로 5분 넘게 시스템을 작동하지 마십시오.

✎ 노트: 각 팬의 분리 절차는 동일합니다.

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 해당하는 경우 냉각 덮개 또는 배전 보드 덮개를 분리합니다.
4. 해당하는 경우 시스템 보드 또는 배전 보드의 전원 케이블 커넥터에서 팬의 전원 케이블을 분리합니다.
5. 팬을 냉각 팬 브래킷에서 들어 꺼냅니다.

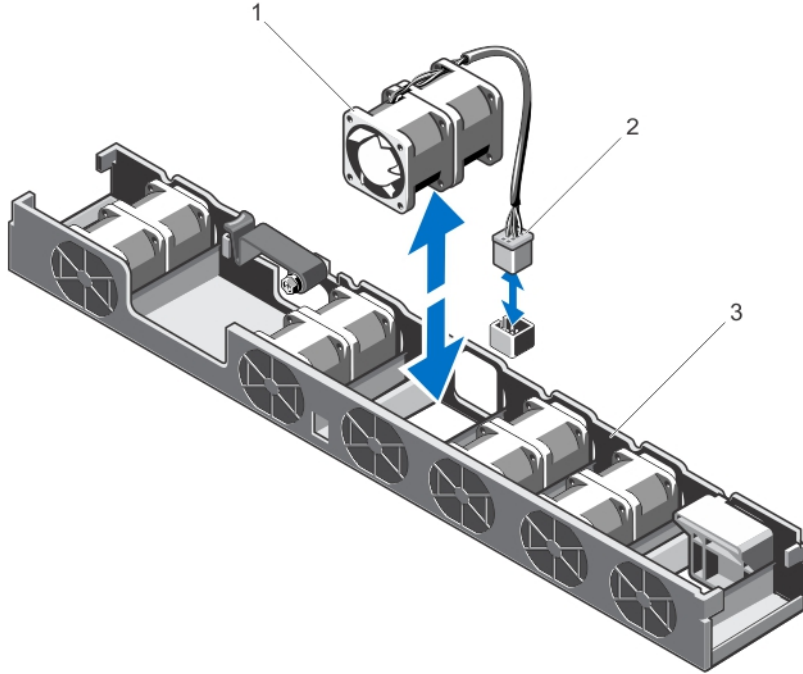


그림 19. 냉각 팬 분리 및 설치

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 냉각 팬 | 2. 전원 케이블 커넥터 |
| 3. 냉각 팬 브래킷 | |

냉각 팬 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 해당하는 경우 냉각 덮개 또는 배전 보드 덮개를 분리합니다.
4. 시스템 전면을 향한 상태에서 팬을 냉각 팬 브래킷 안에 내려놓습니다.

✎ 노트: 올바르게 맞춰지면 팬 케이블이 팬의 왼쪽에 있게 됩니다.

5. 해당하는 경우 팬의 전원 케이블을 시스템 보드 또는 배전 보드의 전원 케이블 커넥터에 연결합니다.
6. 해당하는 경우 냉각 덮개 또는 배전 보드 덮개를 장착합니다.
7. 시스템을 닫습니다.
8. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.


내부 USB 메모리 키(선택 사양)

시스템 내부에 설치된 선택적 USB 메모리 키를 부팅 장치, 보안 키 또는 대용량 저장 장치로 사용할 수 있습니다. 시스템 설정의 **Integrated Devices**(내장형 장치) 화면에 있는 **Internal USB Port**(내부 USB 포트) 옵션을 사용하여 USB 커넥터를 활성화해야 합니다.

USB 메모리 키에서 부팅하려면 부팅 이미지를 사용하여 USB 메모리 키를 구성한 다음 시스템 설정 프로그램의 부팅 순서에 따라 USB 메모리 키를 지정합니다.

 **노트:** 내부 USB 커넥터(INT_USB)는 확장 카드 라이저 2에 있습니다.

내부 USB 키 교체

 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. **Dell**의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 확장 카드 라이저 2에서 USB 커넥터(INT_USB)를 찾습니다.
4. USB 키가 설치되어 있으면 USB 키를 분리합니다.
5. USB 커넥터에 USB 키를 삽입합니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
8. 시스템 설정을 시작하고 시스템에서 USB 키를 감지했는지 확인합니다.

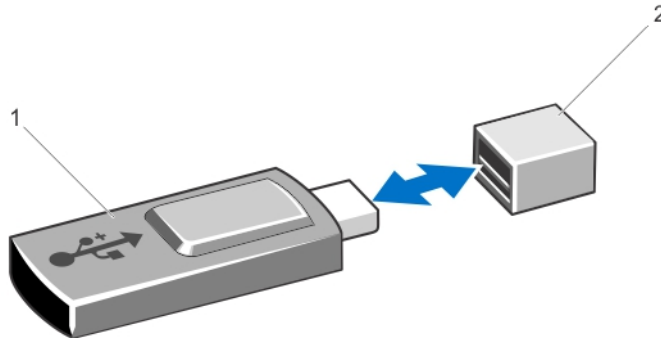


그림 20. 내부 USB 키 교체

1. USB 메모리 키

2. USB 메모리 키 커넥터

확장 카드 및 확장 카드 라이저

노트: 누락되거나 지원되지 않는 확장 카드 라이저가 SEL 이벤트를 기록합니다. 이로 인해 시스템 전원이 켜지지 않는 것은 아니지만 BIOS POST 메시지 또는 F1/F2 일시 중지 메시지가 표시되지 않습니다.

확장 카드 설치 지침

이 시스템은 PCI Express Generation 2 및 Generation 3 확장 카드를 지원합니다.

노트: 두 번째 프로세서를 설치하는 경우, PCIe 슬롯 1 속도를 최적화하기 위해 확장 카드 라이저 1을 업 그레이드해야 합니다.

다음 표에서는 단일 및 이중 프로세서 시스템의 라이저 구성을 제공합니다.

표 3. 단일 및 이중 프로세서 시스템의 라이저 구성

프로세서 개수	확장 카드 커넥터	
	라이저 1	라이저 2
1개	PCIE_G2_X4	PCIE_G3_X16
	iDRAC_Enterprise	
2개	PCIE_G3_X16	PCIE_G3_X16
	iDRAC_Enterprise	

노트: 위 표에 나열된 확장 카드 라이저를 단일 프로세서 시스템과 이중 프로세서 시스템에서 서로 바꿔 사용할 수는 없습니다.

다음 표에서는 냉각 및 기계적 설치가 올바르게 수행되도록 확장 카드를 설치하는 지침을 제공합니다. 표시된 슬롯 우선 순위를 사용하여 우선 순위가 가장 높은 확장 카드를 먼저 설치해야 합니다. 기타 모든 확장 카드는 카드 우선 순위 및 슬롯 우선 순위에 따라 설치해야 합니다.

표 4. 확장 카드 설치 우선 순위

카드 우선 순위	카드 종류	높이	슬롯 우선 순위	슬롯당 최대 허용치
1	RAID	전체 높이 로우 프로파일	2	1
2	CNA(Converged Network Adapter)	전체 높이 로우 프로파일	2 또는 1	1
3	10Gb NIC	전체 높이 로우 프로파일	2 또는 1	1
4	FC8 HBA	전체 높이	2 또는 1	1


카드 우선 순위	카드 종류	높이	슬롯 우선 순위	슬롯당 최대 허용치
		로우 프로파일		
5	FC4 HBA	전체 높이	2 또는 1	1
		로우 프로파일		
6	1Gb NIC	전체 높이	2 또는 1	1
		로우 프로파일		
7	비RAID	전체 높이	2 또는 1	1
		로우 프로파일		

확장 카드 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 카드의 손상을 방지하려면 카드 모서리를 잡아야 합니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 확장 카드 또는 확장 카드 라이저에 연결된 케이블을 모두 분리합니다.
4. 확장 카드 래치를 들어올립니다.
5. 라이저 2에서 확장 카드를 분리하려면 확장 카드 홀더에 있는 파란색 래치를 잡아당깁니다.
6. 확장 카드의 가장자리를 잡고 라이저에 있는 확장 카드 커넥터에서 분리합니다.
7. 카드를 영구적으로 분리하는 경우 빈 확장 슬롯 입구에 금속 필터 브래킷을 설치한 다음 확장 카드 래치를 닫습니다.

 **노트:** 시스템의 미국 연방 통신위원회(FCC) 인증을 유지하려면 필터 브래킷을 빈 확장 슬롯에 설치해야 합니다. 브래킷은 또한 시스템 안으로 먼지 및 이물질이 들어오는 것을 막고 시스템 내부의 적절한 냉각 및 공기 흐름을 도와줍니다.

8. 시스템을 닫습니다.

9. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

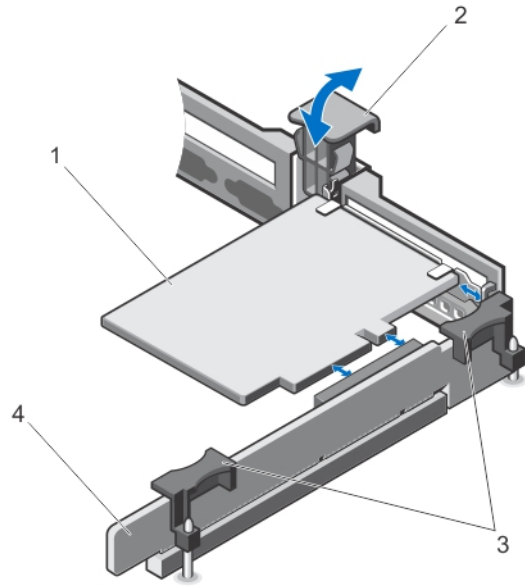


그림 21. 확장 카드 라이저 1에서의 확장 카드 분리 및 설치

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 확장 카드 | 2. 확장 카드 래치 |
| 3. 라이저 접촉점(2개) | 4. 확장 카드 라이저 1 |

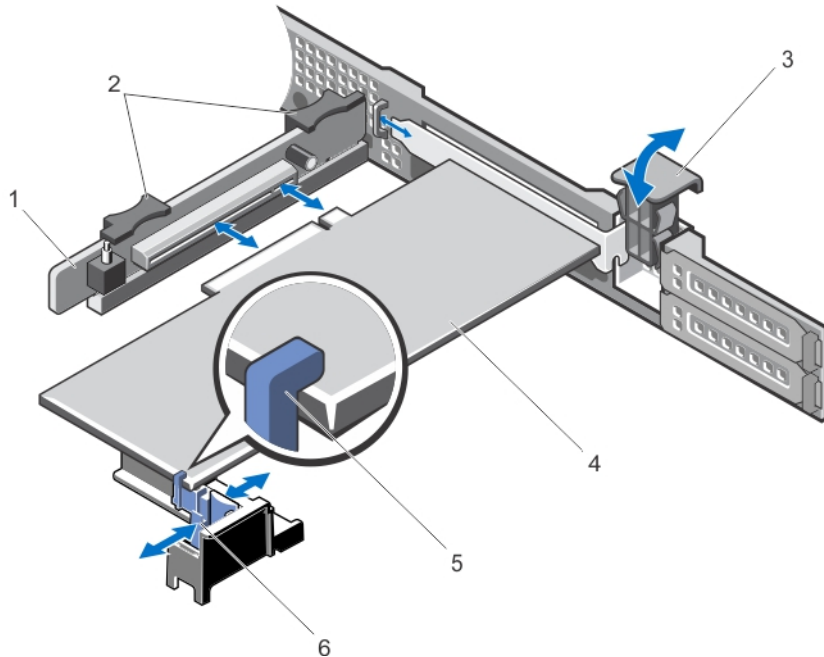




그림 22. 확장 카드 라이저 2에서의 확장 카드 분리 및 설치

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 확장 카드 라이저 2 | 2. 확장 카드 라이저 접촉점(2개) |
| 3. 확장 카드 래치 | 4. 확장 카드 |

확장 카드 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 카드의 손상을 방지하려면 카드 모서리를 잡아야 합니다.

1. 확장 카드의 포장을 풀고 설치를 준비합니다.
지침을 보려면 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 라이저에서 확장 카드 커넥터를 찾습니다.
5. 확장 카드 래치를 열고 필터 브래킷을 분리합니다.
6. 카드의 모서리를 잡고 카드 에지 커넥터가 확장 카드 커넥터에 맞춰지도록 카드를 배치합니다.
7. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드 에지 커넥터를 확장 카드 커넥터에 삽입합니다.
 **노트:** 확장 카드 래치가 닫힐 수 있도록 확장 카드가 새시를 따라 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다.
8. 확장 카드 홀더의 분리 래치를 누르고 확장 카드 홀더를 움직여 확장 카드 홀더가 확장 카드 라이저 2의 확장 카드를 받치도록 합니다.
 **노트:** 확장 카드 래치가 다시 새시에 삽입될 수 있도록 확장 카드 브래킷이 새시에 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다.
9. 해당하는 경우 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
10. 시스템을 닫습니다.
11. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
12. 카드 설명서에 설명된 대로 카드에 필요한 모든 장치 드라이버를 설치합니다.

확장 카드 라이저 1 및 2 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 설치된 확장 카드가 있으면 분리합니다.

4. 접촉점을 잡고 시스템 보드의 라이저 커넥터에서 확장 카드 라이저를 들어 올립니다.

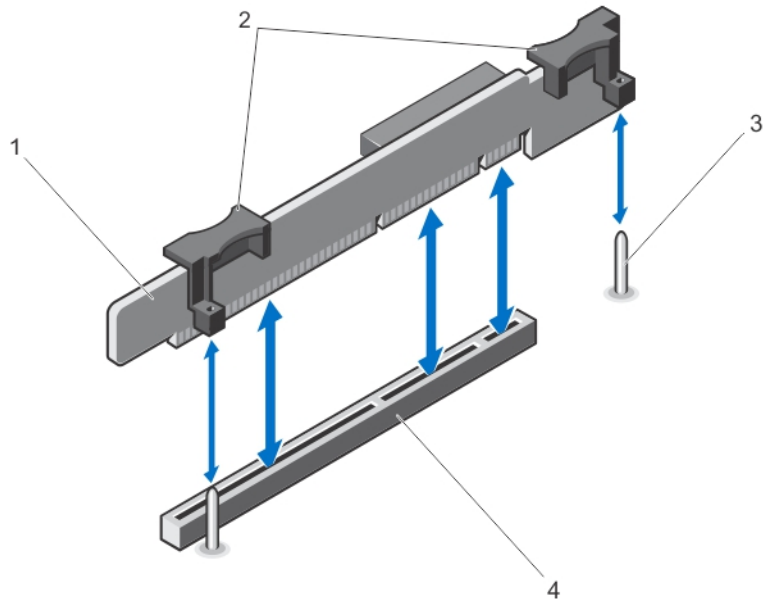


그림 23. 확장 카드 라이저 1 분리 및 설치

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 확장 카드 라이저 1 | 2. 확장 카드 라이저 접촉점(2개) |
| 3. 라이저 가이드(2개) | 4. 커넥터 |

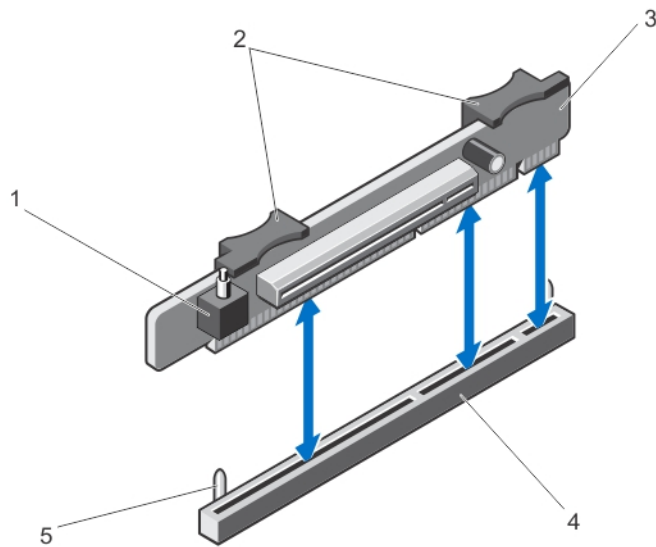


그림 24. 확장 카드 라이저 2 분리 및 설치

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. 새시 침입 스위치 | 2. 확장 카드 라이저 접촉점 |
| 3. 확장 카드 라이저 2 | 4. 확장 카드 라이저 2 커넥터 |

5. 라이저 가이드(2개)

5. 확장 카드 라이저를 장착합니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

확장 카드 라이저 1 및 2 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 해당하는 경우 확장 카드를 확장 카드 라이저에 다시 설치합니다.
2. 확장 카드 라이저를 시스템 보드의 커넥터와 라이저 가이드에 맞춥니다.
3. 확장 카드 라이저 커넥터가 커넥터에 완전히 장착될 때까지 확장 카드 라이저를 제자리로 내립니다.
4. 시스템을 닫습니다.
5. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
6. 카드 설명서에 설명된 대로 카드에 필요한 모든 장치 드라이버를 설치합니다.

iDRAC Enterprise 카드(선택 사양)


iDRAC Ports 카드는 다음을 지원합니다.

- 1GbE 이더넷 포트 1개
- SD vFlash 카드

iDRAC Enterprise 카드 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. iDRAC Enterprise 카드에 연결되어 있는 케이블을 모두 분리합니다.
4. 확장 카드 래치를 들어올립니다.
5. 이미 설치된 확장 카드가 있으면 확장 카드 라이저 1에서 분리합니다.
6. 접촉점으로 확장 카드 라이저를 받치고 iDRAC Enterprise 카드 모서리를 잡은 후, 라이저의 iDRAC Enterprise 카드 커넥터에서 iDRAC Enterprise 카드를 분리합니다.
7. 카드를 영구적으로 분리하는 경우 빈 확장 슬롯 입구에 금속 필터 브래킷을 설치한 다음 확장 카드 래치를 닫습니다.

 **노트:** 시스템의 미국 연방 통신위원회(FCC) 인증을 유지하려면 필터 브래킷을 빈 확장 슬롯에 설치해야 합니다. 브래킷은 또한 시스템 안으로 먼지 및 이물질이 들어오는 것을 막고 시스템 내부의 적절한 냉각 및 공기 흐름을 도와줍니다.

8. 시스템을 닫습니다.

9. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

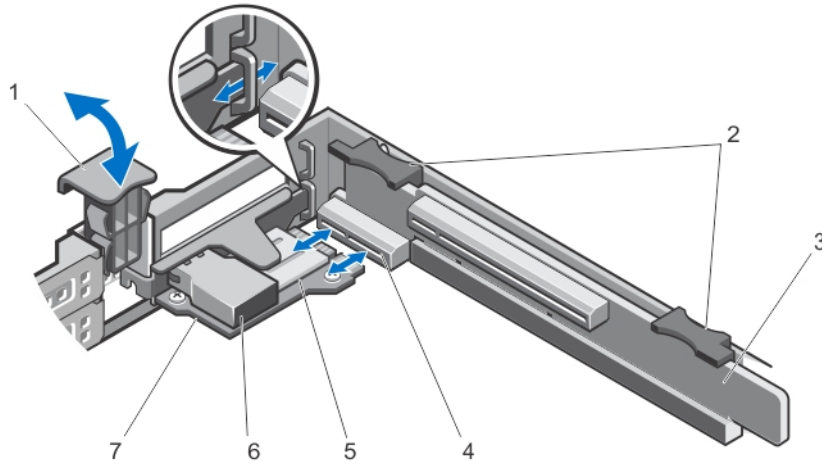


그림 25 . iDRAC Enterprise 카드 분리 및 설치

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. 확장 카드 래치 | 2. 확장 카드 라이저 접촉점(2개) |
| 3. 확장 카드 라이저 1 | 4. iDRAC Enterprise 카드 커넥터 |
| 5. SD 카드 슬롯 | 6. RJ-45 이더넷 포트 |
| 7. iDRAC Enterprise 카드 | |

iDRAC Enterprise 카드 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. iDRAC Enterprise 카드의 포장을 풀고 설치를 준비합니다.
지침을 보려면 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 확장 카드 라이저 1에서 iDRAC Enterprise 카드 커넥터를 찾습니다.
5. 확장 카드 래치를 열고 필러 브래킷을 분리합니다.
6. 카드의 모서리를 잡고 카드 에지 커넥터가 iDRAC Enterprise 카드 커넥터에 맞춰지도록 카드를 배치합니다.
7. iDRAC Enterprise 카드 브래킷을 새시의 고리에 맞춥니다.
8. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드 에지 커넥터를 iDRAC Enterprise 카드 커넥터에 단단히 삽입합니다.
9. 확장 카드 래치를 제자리에 밀어 넣습니다.
10. 해당하는 경우 케이블을 iDRAC Enterprise 카드에 연결합니다.
11. 시스템을 닫습니다.
12. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
13. 카드 설명서에 설명된 대로 카드에 필요한 모든 장치 드라이버를 설치합니다.

SD vFlash 카드

vFlash SD 카드는 시스템의 vFlash SD 카드 슬롯에 꽂는 SD(Secure Digital) 카드입니다. 이 카드는 서버 구성, 스크립트 및 이미징의 자동화를 허용하는 영구적인 온디맨드 로컬 저장소 및 사용자 정의 배포 환경을 제공하며, USB 장치를 에뮬레이션합니다. 자세한 내용은 **Remote Access Controller** 아래에 있는 *iDRAC7 사용자 설명서(dell.com/esmmanuals)*를 참조하십시오.

SD vFlash 카드 장착

1. 시스템에서 vFlash 매체 슬롯을 찾습니다.
2. 설치된 SD vFlash 카드를 분리하려면 먼저 카드를 안쪽으로 눌러 분리한 다음 카드 슬롯에서 잡아당깁니다.

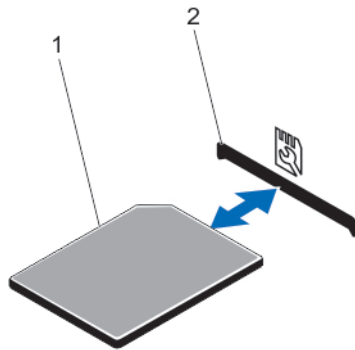





그림 26 . SD vFlash 카드 분리 및 설치

1. SD vFlash 카드
2. SD vFlash 카드 슬롯
3. SD vFlash 카드를 설치하려면 레이블 면이 위를 향하게 한 후 SD 카드의 접촉 핀 끝을 모듈의 카드 슬롯에 삽입합니다.
 **노트:** 슬롯은 카드를 올바르게 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다.
4. 카드를 슬롯 안쪽으로 눌러 고정합니다.

내부 이중 SD 모듈

-  **노트:** 시스템 설치 프로그램의 **Integrated Devices(내장형 장치)** 화면에서 **Redundancy(중복성)** 옵션이 **Mirror Mode(미러 모드)**로 설정된 경우 SD 카드 간에 정보가 복제됩니다.

내부 이중 SD 모듈 분리

 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 시스템 보드의 IDSDM 커넥터에 설치된 내부 이중 SD 모듈을 찾습니다.

4. 해당하는 경우 SD 카드를 분리합니다.
5. 탭을 잡고 이중 SD 모듈을 잡아당겨 시스템 보드에서 해당 모듈을 분리합니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

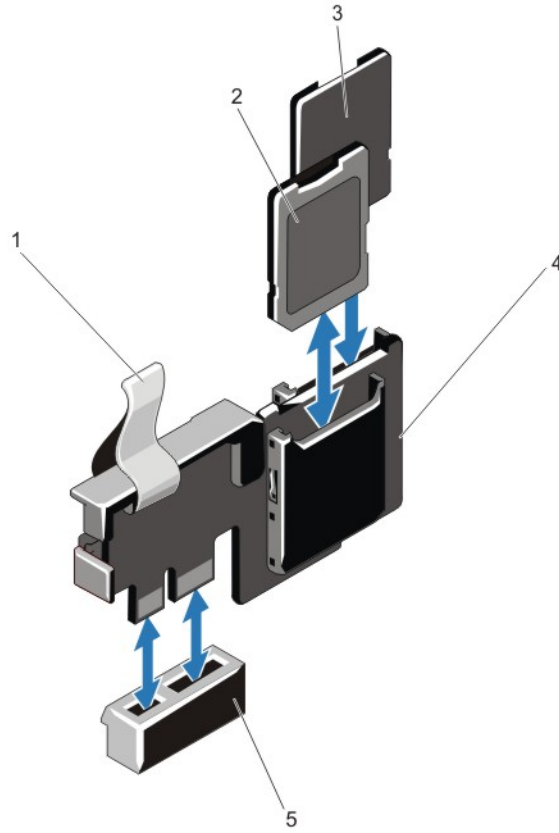


그림 27. 내부 이중 SD 모듈 분리 및 설치

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. 파란색 당김 탭 | 2. SD 카드 1 |
| 3. SD 카드 2 | 4. 이중 SD 모듈 |
| 5. 시스템 보드의 커넥터 | |

내부 이중 SD 모듈 설치


△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 시스템 보드에서 IDSDM 커넥터를 찾습니다.
4. 시스템 보드의 커넥터와 이중 SD 모듈을 맞춥니다.
5. 시스템 보드에 완전히 장착될 때까지 이중 SD 모듈을 밀니다.
6. 시스템을 닫습니다.

7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.


내부 SD 카드


내부 SD 카드 분리

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 내부 이중 SD 모듈의 SD 카드 슬롯을 찾은 다음 카드를 안쪽으로 누르면 슬롯에서 카드가 분리되어 나옵니다.
4. 시스템을 닫습니다.
5. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

내부 SD 카드 설치

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 노트: 시스템에 SD 카드를 사용하려면 시스템 설정 프로그램에서 내부 SD 카드 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 내부 이중 SD 모듈의 SD 카드 커넥터를 찾은 다음 레이블 면이 위를 향하게 한 후 카드의 접촉 핀 끝을 슬롯에 삽입합니다.

 노트: 슬롯은 카드를 올바르게 삽입할 수 있도록 설계되어 있습니다.

4. 카드를 카드 슬롯 안으로 눌러 제자리에 고정합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

내장형 저장소 컨트롤러 카드


시스템에 시스템의 내장 하드 드라이브에 대한 내장형 저장소 하위 시스템을 제공하는 시스템 보드의 내장형 컨트롤러 카드에 대한 전용 확장 카드 슬롯이 포함되어 있습니다. 컨트롤러가 SAS 및 SATA 하드 드라이브를 지원하며, 이를 통해 시스템에 포함된 저장소 컨트롤러의 버전에 따라 지원되는 대로 RAID 구성에 하드 드라이브를 설정할 수 있습니다.

내장형 저장소 컨트롤러 카드 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 카드의 손상을 방지하려면 카드 모서리를 잡아야 합니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.

 **노트:** 저장소 컨트롤러 카드를 분리하기 전에 확장 카드 라이저 2를 분리하는 것이 좋습니다.

3. 카드 모서리의 분리 레버 2개를 눌러 카드를 커넥터에서 분리합니다.
4. 시스템 보드의 저장소 컨트롤러 카드 홀더에서 카드를 분리합니다.
5. 카드를 분리합니다.
6. 시스템을 닫습니다.

7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

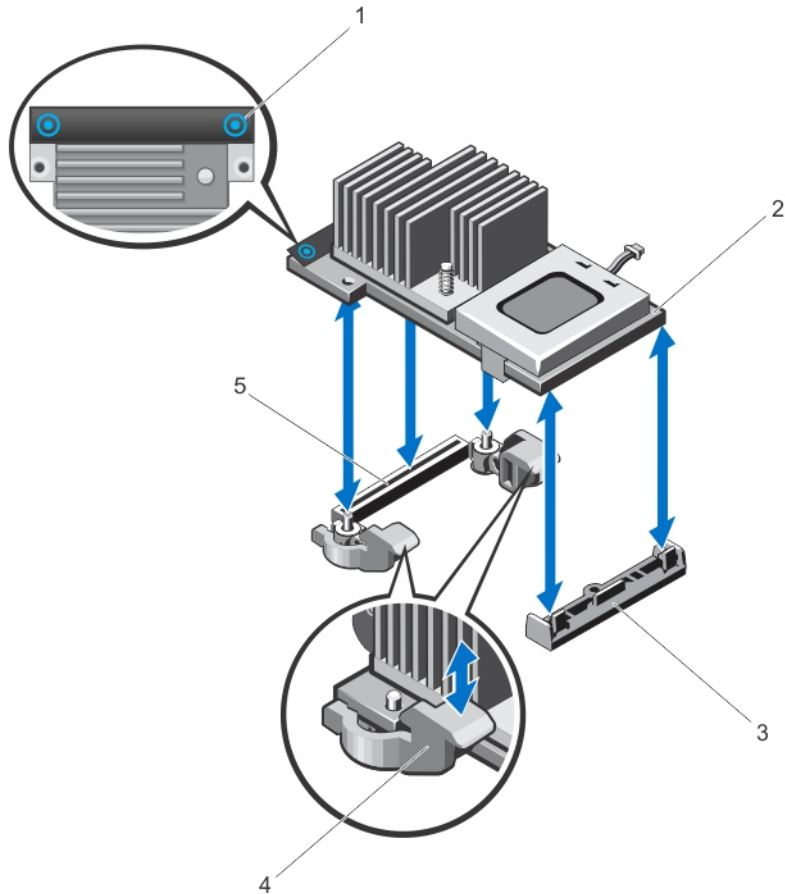


그림 28. 내장형 저장소 컨트롤러 카드 분리 및 설치

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. 접촉점(2개) | 2. 저장소 컨트롤러 카드 |
| 3. 저장소 컨트롤러 카드 홀더 | 4. 분리 레버(2개) |
| 5. 저장소 컨트롤러 카드 커넥터 | |

내장형 저장소 컨트롤러 카드 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 카드의 손상을 방지하려면 카드 모서리를 잡아야 합니다.


1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 카드의 한쪽 끝을 시스템 보드의 카드 홀더에 맞춥니다.
4. 카드의 다른 쪽 끝을 시스템 보드의 저장소 컨트롤러 카드 홀더 안에 내려 놓습니다.

5. 카드의 접촉점을 누르고 카드가 완전히 장착될 때까지 카드를 아래로 누릅니다.
카드가 완전히 장착되면 분리 레버가 카드 모서리에 걸립니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.


프로세서

다음에 해당하는 경우 아래 절차를 사용합니다.


- 추가 프로세서 설치
- 프로세서 장착

 **노트:** 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 빈 프로세서 소켓에 프로세서 보호물 및 방열판 보호물을 설치해야 합니다.


프로세서 분리


 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템을 업그레이드하기 전에 dell.com/support에서 최신 버전의 시스템 BIOS를 다운로드한 다음 압축된 다운로드 파일에 포함된 지침에 따라 시스템에 업데이트를 설치합니다.

 **노트:** Lifecycle Controller를 사용하여 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다.

2. 시스템과 시스템에 장착된 모든 주변 장치의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 시스템을 분리합니다. AC 전원에서 분리한 후 덮개를 분리하기 전에 시스템에서 저장된 전원이 완전히 방전되도록 전원 단추를 3초 동안 누릅니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 냉각 덮개를 분리합니다.

 **경고:** 방열판과 프로세서는 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 방열판과 프로세서를 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오.

 **주의:** 프로세서를 분리할 의도가 아니라면 프로세서에서 방열판을 분리하지 마십시오. 방열판은 적절한 열 상태를 유지하는데 필요합니다.

5. 방열판을 시스템 보드에 고정시키는 첫 번째 나사를 풀습니다.
6. 방열판이 프로세서에서 느슨해질 때까지 30초 정도 기다린 후, 첫 번째 나사와 대각 방향에 있는 나사를 분리합니다.
7. 다른 쌍의 나사에도 5 ~ 6단계를 반복합니다.

8. 프로세서에서 방열판을 들어서 내열 그리스 면이 위를 향하게 뒤집어 놓습니다.

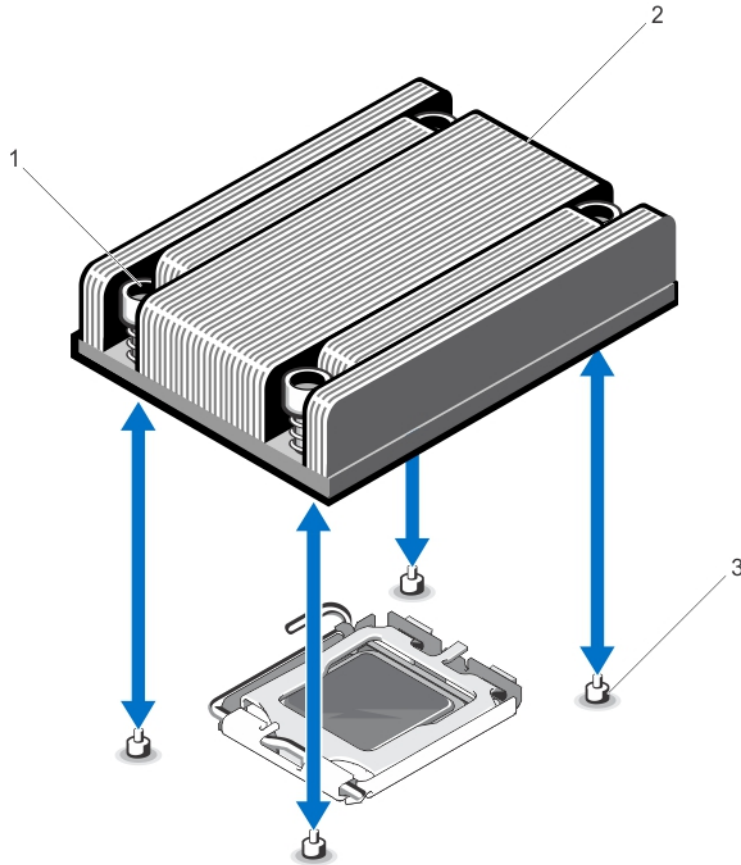


그림 29. 프로세서 방열판 분리 및 설치

- | | |
|--------------|--------|
| 1. 고정 소켓(4개) | 2. 방열판 |
| 3. 고정 나사(4개) | |

△ 주의: 강한 힘으로 프로세서를 해당 소켓에 고정해야 합니다. 단단히 잡지 않으면 분리 레버가 갑자기 뺏겨 나올 수 있습니다.

9. 엄지 손가락을 프로세서 소켓 분리 레버 위에 놓고 아래로 누른 다음 탭 아래에서 밖으로 눌러 레버를 잠금 위치에서 분리합니다. 레버를 위쪽으로 돌립니다.
10. 프로세서 실드를 위로 돌려 꺼냅니다.

△ 주의: 소켓 핀은 부러지기 쉽고 영구적으로 손상될 수 있습니다. 프로세서를 소켓에서 분리하는 경우, 소켓의 핀이 구부러지지 않게 주의하십시오.

11. 프로세서를 소켓에서 들어 꺼내고 분리 레버를 위로 올린 상태로 두어 소켓에 새 프로세서를 설치할 수 있도록 준비합니다.

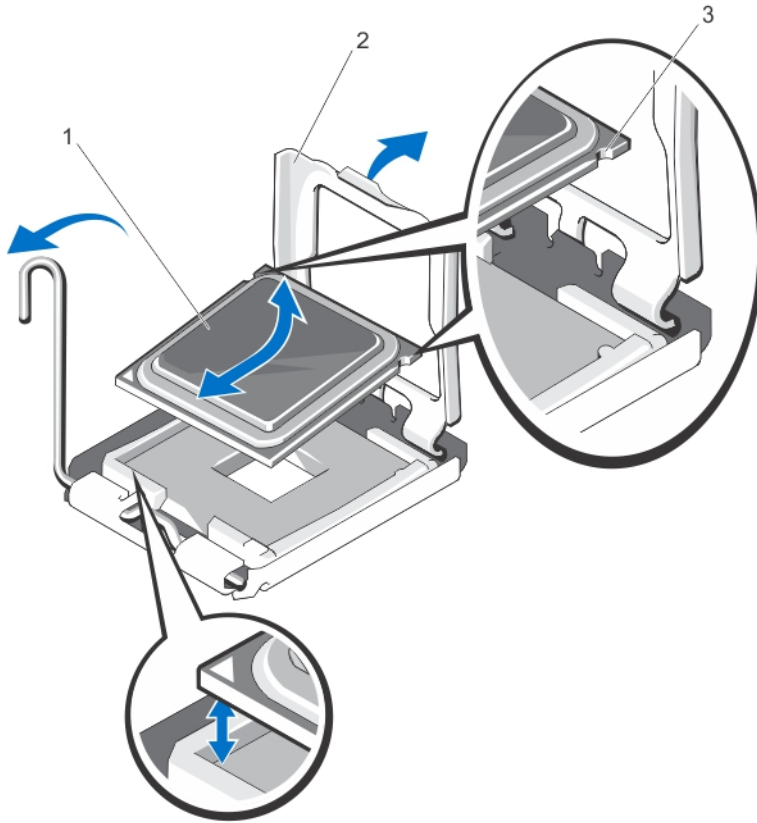


그림 30. 프로세서 분리 및 설치


- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 프로세서 | 2. 프로세서 실드 |
| 3. 프로세서의 노치(2개) | |

노트: 프로세서를 분리한 후 재사용, 반품 또는 임시 보관을 위해 정전기 방지 컨테이너에 보관합니다. 프로세서의 측면 모서리만 만지고 하단은 만지지 마십시오.


프로세서 설치

주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


노트: 단일 프로세서를 설치하는 경우 소켓 CPU1에 설치해야 합니다.


 **노트:** 두 번째 프로세서를 설치하는 경우 팬 6 슬롯에서 더미 팬을 분리하고 냉각 팬을 팬 6 슬롯에 설치한 다음, 두 라이터 카드(라이터 1 및 라이터 2)를 업그레이드해야 합니다. 자세한 내용은 확장 카드 설치 지침을 참조하십시오.

1. 시스템을 업그레이드하기 전에 dell.com/support에서 최신 버전의 시스템 BIOS를 다운로드한 다음 압축된 다운로드 파일에 포함된 지침에 따라 시스템에 업데이트를 설치합니다.


 **노트:** Lifecycle Controller를 사용하여 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다.

2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 끄고 콘센트에서 시스템을 분리합니다. 전원에서 분리되면 전원 단추를 3초 동안 누른 상태로 유지하여 덮개를 분리하기 전에 시스템에 보관된 전력을 완전히 방전합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 냉각 덮개를 분리합니다.


 **경고:** 방열판과 프로세서는 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 방열판과 프로세서를 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오.


 **주의:** 프로세서를 분리할 의도가 아니라면 프로세서에서 방열판을 분리하지 마십시오. 방열판은 적절한 열 상태를 유지하는데 필요합니다.

5. 방열판/방열판 보호물 및 프로세서/프로세서 방열판을 분리합니다(해당되는 경우).


 **노트:** 방열판 보호물 또는 프로세서 보호물을 분리하는 절차는 방열판 또는 프로세서를 분리하는 절차와 유사합니다.

6. 새 프로세서의 포장을 풉니다.
7. 아래로 누른 다음 탭 아래에서 밖으로 잡아당겨 레버를 잠금 위치에서 분리합니다.
8. 프로세서 실드를 위로 돌려 꺼냅니다.
9. 프로세서를 ZIF 소켓의 소켓 키에 맞춥니다.

 **주의:** 프로세서를 잘못 위치시키면 시스템 보드 또는 프로세서에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. 소켓의 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

 **주의:** 프로세서를 장착하는데 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓에 쉽게 장착됩니다.

10. 프로세서 소켓의 분리 레버를 열림 위치로 둔 채 소켓의 핀 위치 가이드를 참조하여 프로세서의 핀을 맞추고 프로세서를 소켓에 가볍게 올려놓습니다.
11. 프로세서 실드를 닫습니다.
12. 깨끗하고 보풀이 없는 천을 사용하여 방열판에 묻어 있는 내열 그리드를 닦아냅니다.

 **주의:** 열 그리드를 지나치게 많이 사용하면 여분의 그리드가 프로세서 소켓에 묻어 더러워질 수 있습니다.

13. 프로세서 키트에 포함된 그리스 주입기를 열고 주입기의 모든 내열 그리스를 새 프로세서 윗면의 가운데에 바릅니다.
14. 프로세서에 방열판을 놓습니다.
15. #2 십자 드라이버를 사용하여 방열판 고정 소켓을 조입니다.
16. 냉각 덮개를 설치합니다.
17. 시스템을 닫습니다.
18. 시스템 및 주변 장치를 콘센트에 다시 연결하고 시스템을 켭니다.
19. <F2> 키를 눌러 시스템 설정을 시작하고 프로세서 정보가 새로운 시스템 구성과 일치하는지 확인합니다.
20. 시스템 진단 프로그램을 실행하여 새 프로세서가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

전원 공급 장치

시스템은 550 W 전원 공급 장치를 지원합니다.

두 개의 동일한 전원 공급 장치가 설치된 경우 전원 공급 장치 구성이 중복됩니다(1 + 1). 중복 모드에서는 효율성을 극대화하기 위해 두 전원 공급 장치에서 모두 동일하게 시스템에 전력을 공급합니다.

전원 공급 장치가 하나만 설치된 경우 전원 공급 장치 구성이 중복되지 않습니다(1 + 0). 단일 전원 공급 장치에서만 시스템에 전력을 공급합니다.

△ 주의: 두 개의 전원 공급 장치를 사용하는 경우 종류와 최대 출력 전원이 동일해야 합니다.

핫 스페어 기능

시스템은 전원 공급 장치 중복과 관련된 전력 오버헤드를 크게 줄여 주는 핫 스페어 기능을 지원합니다.

핫 스페어 기능이 활성화되어 있으면 중복되는 전원 공급 장치가 슬립 상태로 전환됩니다. 활성 전원 공급 장치가 부하의 100%를 지원하므로 보다 효율적으로 작동하게 됩니다. 중복되는 전원 공급 장치는 슬립 상태에 있는 동안 활성 전원 공급 장치의 출력 전압을 모니터링합니다. 활성 전원 공급 장치의 출력 전압이 떨어지면 슬립 상태에 있는 중복되는 전원 공급 장치가 활성 출력 상태로 되돌아갑니다.

중복되는 전원 공급 장치를 슬립 상태에 두는 것보다 두 전원 공급 장치 모두 활성 상태에 있는 것이 더 효율적이면 활성 전원 공급 장치가 슬립 상태의 전원 공급 장치를 활성화할 수도 있습니다. 전원 공급 장치에 대한 기본값은 활성 전원 공급 장치에 대한 부하가 50%를 넘으면 두 전원 공급 장치를 모두 활성화하고 부하가 20% 미만으로 떨어지면 중복되는 전원 공급 장치를 슬립 상태로 전환하는 것입니다.

핫 스페어 기능은 iDRAC 설정을 사용하여 구성할 수 있습니다. iDRAC 설정에 대한 자세한 내용은 **Remote Access Controller** 아래에 있는 *iDRAC7 사용자 설명서*(dell.com/esmanuals)를 참조하십시오.

전원 공급 장치 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 시스템이 정상적으로 작동하려면 하나의 전원 공급 장치가 필요합니다. 중복 시스템의 전원이 켜져 있는 경우 전원이 켜져 있는 시스템에서 전원 공급 장치를 한 번에 하나만 분리하고 교체합니다.

1. 전원 케이블을 전원에서 분리합니다.
2. 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 분리하고 시스템 케이블을 묶고 고정하는 끈을 분리합니다.

🔑 노트: 케이블 관리대(선택 사양)가 전원 공급 장치 분리를 방해하는 경우에는 관리대의 래치를 벗기고 들어 내야 할 수도 있습니다. 케이블 관리대에 대한 자세한 내용은 시스템의 랙 설명서를 참조하십시오.

3. 분리 래치를 누르고 전원 공급 장치를 일직선으로 당겨 배전 보드에서 분리한 다음 새시를 비웁니다.

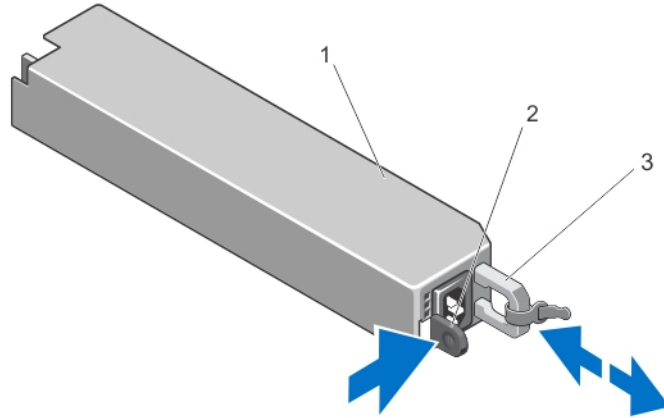


그림 31. 전원 공급 장치 분리 및 설치

- | | |
|----------------|----------|
| 1. 전원 공급 장치 | 2. 분리 래치 |
| 3. 전원 공급 장치 핸들 | |

전원 공급 장치 설치

△ 주의: 두 전원 공급 장치의 유형과 최대 출력 전원이 동일한지 확인합니다.

✎ 노트: 최대 출력 전력(와트 단위로 표기)은 전원 공급 장치 레이블에 표시되어 있습니다.

1. 분리 래치가 제자리에 장착되어 전원 공급 장치가 완전히 고정될 때까지 새 전원 공급 장치를 새시에 밀어 넣습니다.

✎ 노트: 이전 절차의 2단계에서 케이블 관리대의 래치를 벗긴 경우 래치를 다시 고정합니다. 케이블 관리대에 대한 자세한 내용은 시스템의 랙 설명서를 참조하십시오.

2. 전원 케이블을 전원 공급 장치에 연결하고 케이블을 전원 콘센트에 연결합니다.

△ 주의: 전원 케이블을 연결할 때는 안전 끈으로 케이블을 고정합니다.

✎ 노트: 새 전원 공급 장치를 설치, 핫 스왑 또는 핫 애드할 때에는 시스템이 전원 공급 장치를 인식하고 상태를 확인할 때까지 몇 초 동안 기다리십시오. 전원 공급 장치가 올바르게 작동할 경우 전원 공급 장치 표시등이 녹색으로 켜집니다.

시스템 배터리

시스템 전지 장착

⚠ 경고: 새 배터리를 잘못 설치하면 폭발할 수 있습니다. 배터리를 교체할 때에는 제조업체가 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 배터리 만을 사용하십시오. 추가 정보는 안전 정보를 참조하십시오.

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 전지 소켓을 찾습니다.

△ 주의: 전지 커넥터의 손상을 방지하려면 전지를 설치하거나 분리하는 경우 커넥터를 단단히 잡아야 합니다.

4. 전지를 분리하려면 커넥터의 양극 쪽을 단단히 누르면서 전지 커넥터를 잡습니다.

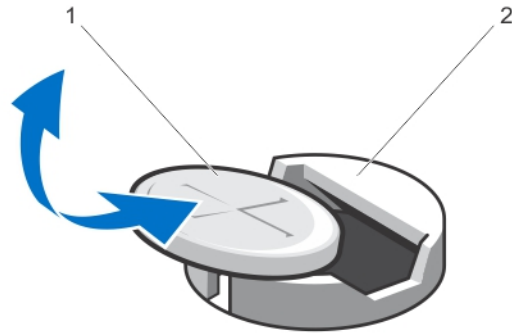


그림 32. 시스템 전지 장착

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 전지의 양극 쪽 | 2. 고정 탭 |
|-------------|---------|
5. 전지를 커넥터의 음극 쪽 고정 탭에서 들어 올립니다.
 6. 새 시스템 전지를 설치하려면 커넥터의 양극 쪽을 단단히 누르면서 전지 커넥터를 잡습니다.
 7. "+"가 위로 향하게 전지를 잡고 커넥터 양극 쪽의 고정 탭 아래로 밀니다.
 8. 전지가 제자리에 끼워질 때까지 똑바로 커넥터 안으로 누릅니다.
 9. 시스템을 닫습니다.
 10. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
 11. 전지가 올바르게 작동하는지 확인하려면 시스템 설정을 시작합니다.
 12. 시스템 설정의 **Time**(시간) 및 **Date**(날짜) 필드에 정확한 시간과 날짜를 입력합니다.
 13. 시스템 설정을 종료합니다.

하드 드라이브 후면판

시스템은 4개의 하드 드라이브 후면판을 지원합니다.

하드 드라이브 후면판 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 전면 베젤이 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
2. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.

△ 주의: 드라이브 및 후면판의 손상을 방지하려면 후면판을 분리하기 전에 시스템에서 하드 드라이브를 분리해야 합니다.

△ 주의: 하드 드라이브를 동일한 위치에 장착할 수 있도록 분리하기 전에 각 하드 드라이브의 번호를 기록하고 임시적으로 레이블을 붙여야 합니다.

4. 모든 하드 드라이브를 분리합니다.
5. 후면판에서 SAS/SATA/SSD 데이터, 신호 및 전원 케이블을 분리합니다.

6. 분리 탭을 누르고 후면판을 위쪽으로 밀니다.

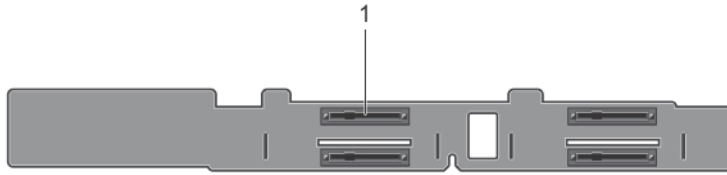


그림 33. 하드 드라이브 후면판의 전면

1. 하드 드라이브 커넥터(4개)

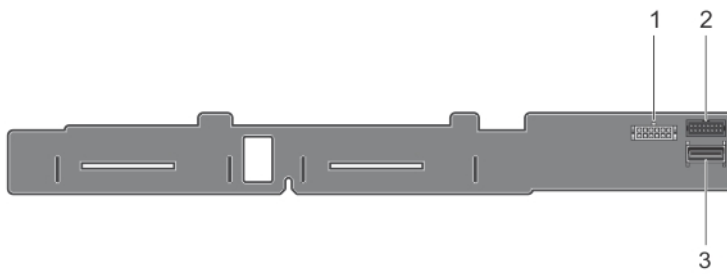


그림 34. 하드 드라이브 후면판의 배면도

1. 후면판 전원 커넥터
2. 후면판 신호 커넥터
3. SAS 커넥터

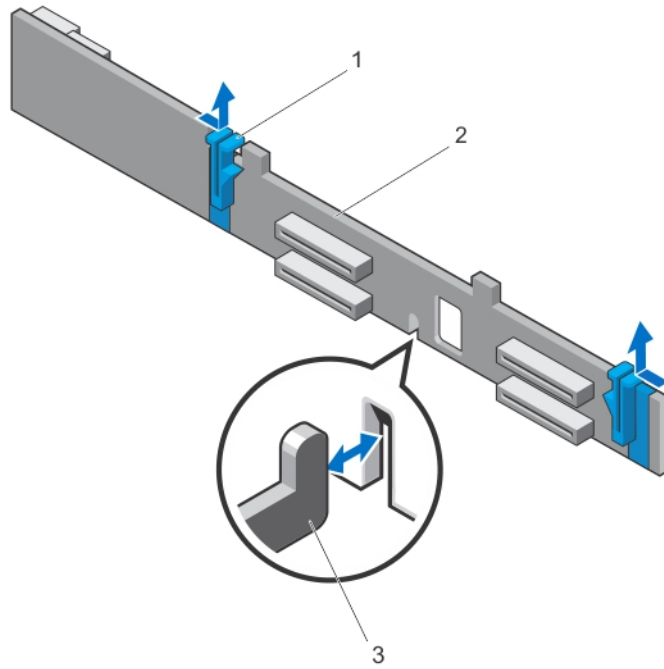


그림 35. 하드 드라이브 후면판 분리 및 설치

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 분리 탭(2개) | 2. 하드 드라이브 후면판 |
| 3. 가이드 핀(2개) | 4. 샤프트 고리(4개) |

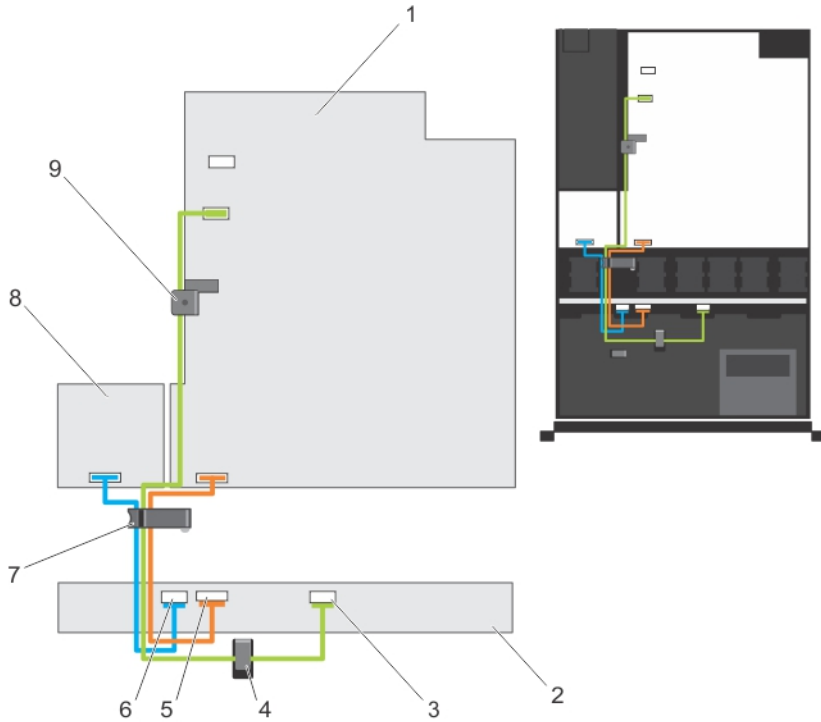


그림 36. 케이블 연결 다이어그램

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 시스템 보드 | 2. 하드 드라이브 후면판 |
| 3. SAS 케이블 커넥터 | 4. 케이블 배선 가이드 |
| 5. 신호 케이블 커넥터 | 6. 전원 케이블 커넥터 |
| 7. 케이블 배선 래치 | 8. 배전 보드 |
| 9. 케이블 고정 래치 | |

하드 드라이브 후면판 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시 베이스에 있는 고리를 가이드로 사용하여 하드 드라이브 후면판을 맞춥니다.
2. 분리 탭이 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 후면판을 아래로 밀습니다.
3. 후면판에 SAS/SATA/SSD 데이터, 신호 및 전원 케이블을 연결합니다.
4. 하드 드라이브를 원래 위치에 설치합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
7. 해당하는 경우 전면 베젤을 설치합니다.

제어판 조립품

콘솔 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.

△ 주의: 콘솔을 분리할 때 과도하게 힘을 가하면 커넥터가 손상될 수 있으므로 지나치게 힘을 가하지 마십시오.

4. 제어판을 시스템에서 위쪽으로 멀리 움직여 제어판의 잠금 탭을 분리합니다.

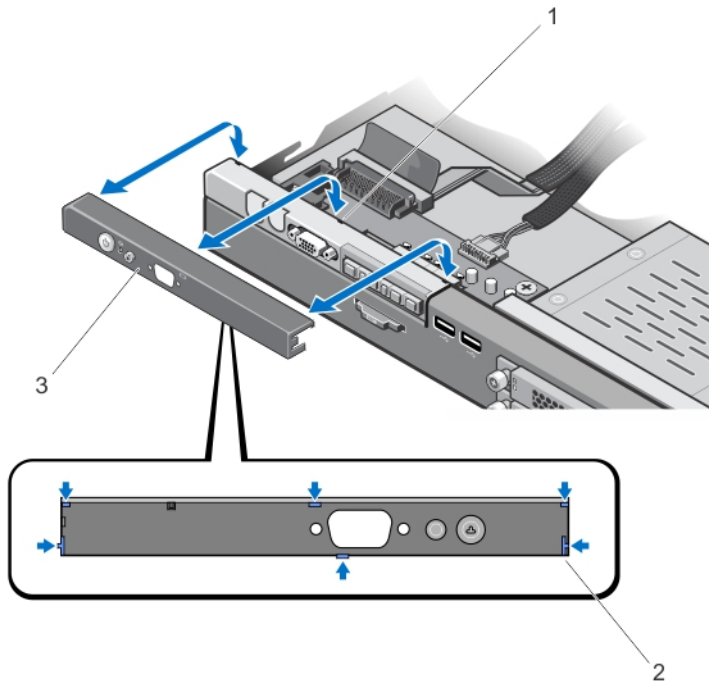


그림 37. 콘솔 분리 및 설치

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 노치(6개) | 2. 잠금 탭(6개) |
| 3. 콘솔 | |

콘솔 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 해당하는 경우 제어판 케이블을 새시의 슬롯을 통해 삽입합니다.

△ 주의: 전원 LED가 손상되지 않도록 과도한 힘을 가하지 마십시오.

2. 제어판의 잠금 탭을 새시의 노치에 맞추고 제자리에 끼워질 때까지 제어판의 방향을 조절합니다. 올바르게 장착된 경우 제어판은 전면 패널과 일직선이 됩니다.
3. 시스템을 닫습니다.
4. 시스템 및 주변 장치를 해당 전원에 다시 연결하고 켭니다.
5. 해당하는 경우 전면 베젤을 설치합니다.

제어판 모듈 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 제어판을 새시에서 분리합니다.
5. 제어판 모듈을 새시에 고정시키는 나사를 분리합니다.

- 제어판 모듈을 새시에 연결하는 모든 케이블을 분리합니다.

△ 주의: 콘솔을 분리할 때 과도하게 힘을 가하면 커넥터가 손상될 수 있으므로 지나치게 힘을 가하지 마십시오.

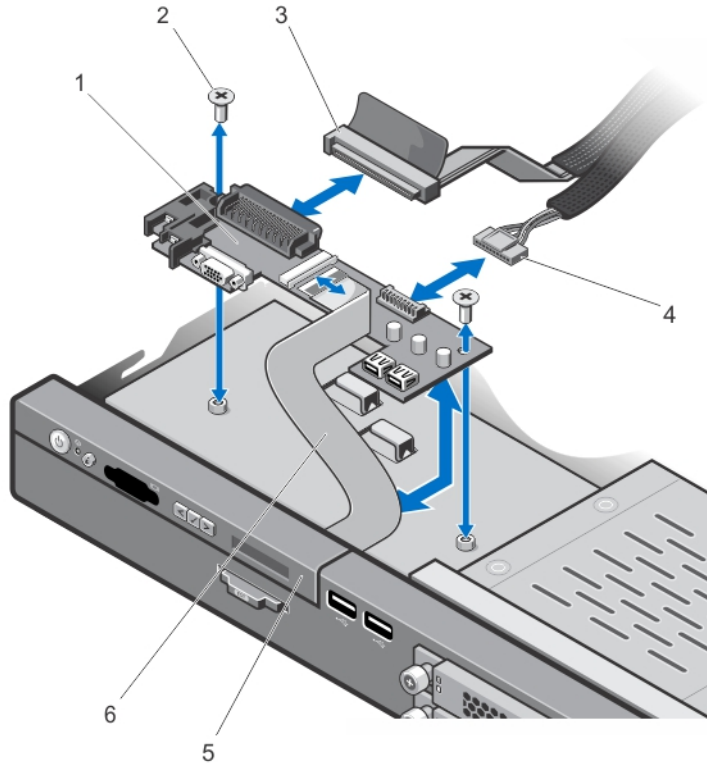


그림 38 . 제어판 모듈 분리 및 설치

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 제어판 모듈 | 2. 제어판 모듈 나사(2개) |
| 3. 제어판 모듈 커넥터 케이블 | 4. USB 커넥터 케이블 |
| 5. 콘솔 | 6. LCD 케이블 |

제어판 모듈 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- 제어판 모듈을 새시의 슬롯 안에 삽입하고 제어판 모듈의 나사 구멍 2개를 새시의 해당하는 구멍에 맞춥니다.
- 나사로 제어판 모듈을 고정시킵니다.
- 해당하는 모든 케이블을 제어판 모듈에 연결합니다.
- 시스템을 닫습니다.
- 제어판을 장착합니다.

6. 시스템 및 주변 장치를 해당 전원에 다시 연결하고 켭니다.
7. 해당하는 경우 전면 베젤을 설치합니다.

배전 보드 덮개

배전 보드 덮개 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 배전 보드가 없는 상태에서 시스템을 작동시키지 마십시오. 시스템이 과열되어 성능이 저하될 수 있습니다.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 시스템에서 PDB(Power Distribution Board) 덮개를 들어올립니다.

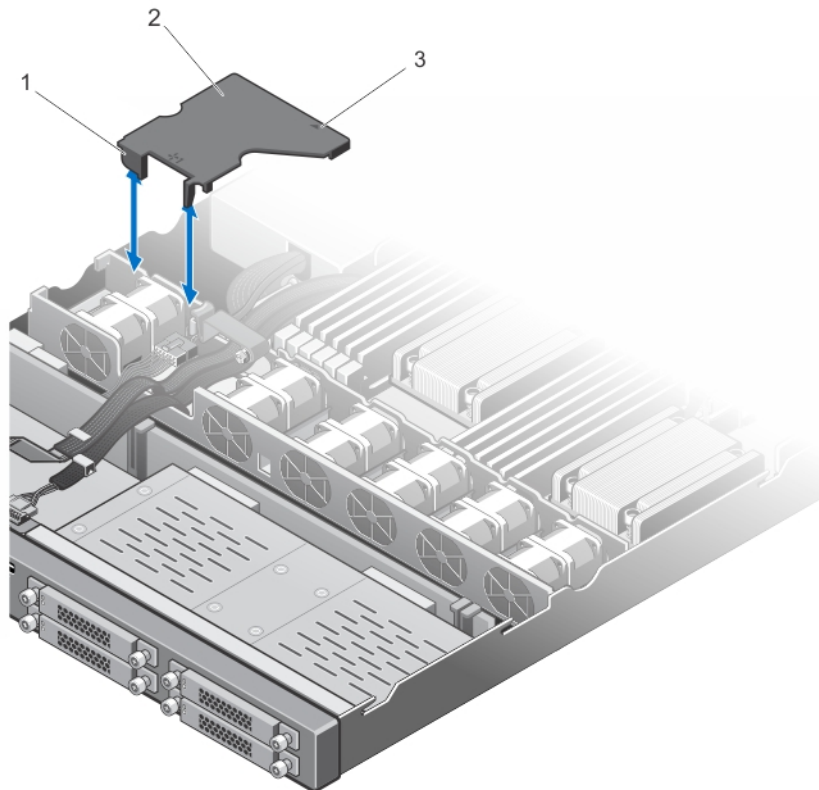




그림 39. PDB 덮개 분리 및 설치

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. PDB 덮개 탭(2개) | 2. PDB 덮개 |
| 3. PDB 덮개에 표시된 화살표 | |

배전 보드 덮개 설치


 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


 노트: 새시에 배전 보드 덮개를 올바르게 장착하려면 시스템 내부의 케이블이 케이블 고정 래치를 통해 배선되도록 합니다.

1. 번호 매겨진 팬 베이와 화살표를 가이드로 사용하여 PDB 덮개의 방향을 맞춥니다.
2. PDB 덮개의 탭 2개가 냉각 팬 브래킷에 놓이도록 PDB 덮개를 새시 안에 내려놓습니다.
단단히 장착된 경우, PDB 덮개는 전원 공급 장치 브래킷과 일직선으로 맞춰지고 덮개에 표시된 화살표는 전원 공급 장치 브래킷의 화살표와 맞춰집니다.
3. 시스템을 닫습니다.
4. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켵니다.

배전 보드

배전 보드 분리

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 노트: 배전 보드는 중복 전원 공급 장치를 지원하는 시스템에만 있습니다.

1. 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트 및 주변 장치에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 시스템에서 전원 공급 장치를 분리합니다.
5. PDB 덮개를 분리합니다.
6. 배전 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.
7. 팬 케이블을 분리합니다.

- 배전 보드를 새시에 고정시키는 나사 2개를 분리하고 보드를 새시 밖으로 들어냅니다.

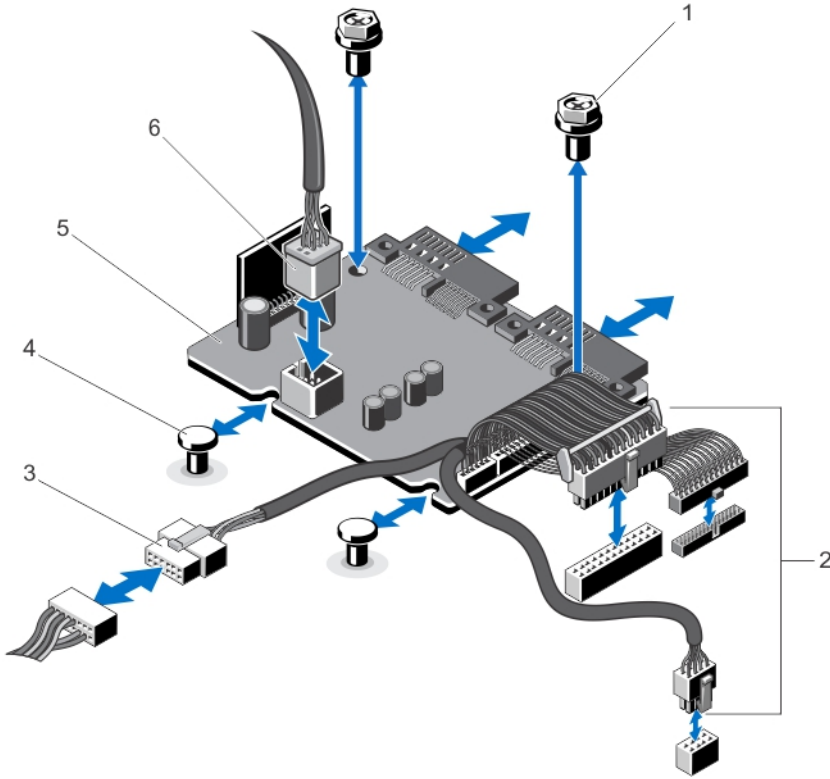


그림 40. 배전 보드 분리 및 설치

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 나사(2개) | 2. 시스템 보드에 연결되는 전원 공급 장치 케이블(3개) |
| 3. 하드 드라이브 후면판에 연결되는 전원 공급 장치 케이블 | 4. 격리 애자(2개) |
| 5. 배전 보드 | 6. 팬 케이블 커넥터 |

배전 보드 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


- 배전 보드를 새시의 격리 애자에 맞춥니다.
- 배전 보드를 새시에 고정시키는 나사 2개를 설치합니다.
- 배전 케이블을 시스템 보드에 연결하고 팬 케이블 커넥터를 배전 보드에 연결합니다.
- PDB 덮개를 설치합니다.
- 시스템을 닫습니다.
- 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.

시스템 보드


시스템 보드 제거

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- △ 주의: 암호화 키를 사용하여 TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)을 사용하는 경우 프로그램 또는 시스템 설정 중에 복구 키를 작성하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 복구 키를 반드시 작성하여 안전하게 보관해 두십시오. 이 시스템 보드를 다시 장착하면 시스템 또는 프로그램을 재시작할 때 복구 키를 입력해야만 하드 드라이브의 암호화된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 설치되어 있는 경우 전면 베젤을 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 다음을 분리합니다.
 - a. 냉각 덮개
 - b. PDB 덮개
 - c. 메모리 모듈
 - d. 확장 카드 및 확장 카드 라이저
 - e. 내장형 저장소 컨트롤러 카드

 **경고:** 방열판과 프로세서는 시스템 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 방열판과 프로세서를 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오.

- f. 방열판/방열판 보호물 및 프로세서/프로세서 보호물
- g. 내부 이중 SD 모듈
- h. 확장 카드 홀더

 **노트:** 새시에서 시스템 보드를 분리하기 전에 배전 보드를 먼저 분리하는 것이 좋습니다.

5. 시스템 보드에서 다른 모든 케이블을 분리합니다.

△ 주의: 메모리 모듈, 프로세서 또는 그 밖의 구성요소를 잡고 시스템 보드 조립품을 들어 올리지 마십시오.

6. 시스템 보드에서 나사 9개를 분리하고 시스템 보드를 시스템 전면으로 밀니다.

7. 시스템 보드 가장자리를 잡고 새시에서 시스템 보드를 들어냅니다.

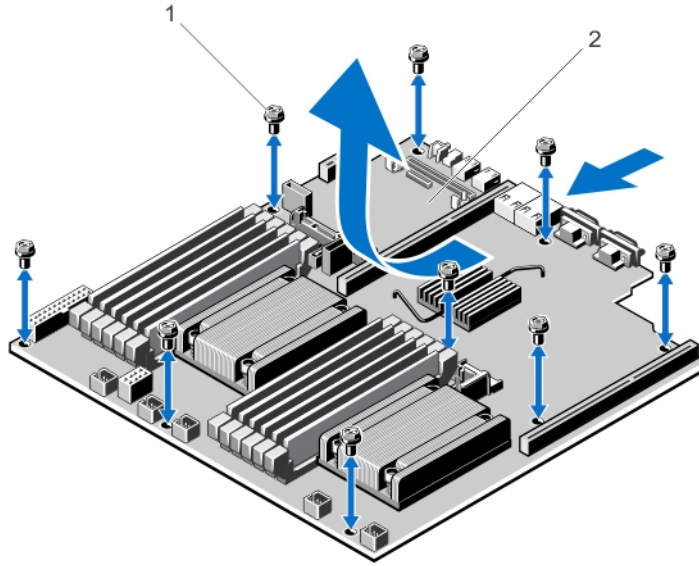


그림 41. 시스템 보드 분리 및 설치

1. 나사(9개)

2. 시스템 보드

시스템 보드 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


1. 새 시스템 보드 조립품의 포장을 풉니다.
2. 다음 구성부품을 새 시스템 보드로 이동합니다.
 - a. 방열판/방열판 보호물 및 프로세서/프로세서 보호물
 - b. 메모리 모듈 및 메모리 모듈 보호물

△ 주의: 메모리 모듈, 프로세서 또는 그 밖의 구성요소를 잡고 시스템 보드 조립품을 들어 올리지 마십시오.

△ 주의: 시스템 보드를 새시에 배치하는 동안 시스템 ID 단추가 손상되지 않도록 주의하십시오.

3. 시스템 보드 가장자리를 잡아 맞추고 시스템 보드를 새시 뒷면에 맞춥니다.
4. 시스템 보드를 아래로 내리면서 단단히 장착될 때까지 나사 구멍을 새시의 격리 애자에 맞춥니다.
5. 시스템 보드의 나사를 조여 시스템 보드를 새시에 고정시킵니다.

6. 다음을 장착합니다.
 - a. 확장 카드 홀더
 - b. 확장 카드 라이저
 - c. 확장 카드
 - d. 내장형 저장소 컨트롤러 카드
 - e. 내부 이중 SD 모듈
 - f. PDB 덮개
 - g. 냉각 덮개
7. 모든 케이블을 시스템 보드에 다시 연결합니다.

 **노트:** 시스템 내부의 케이블이 케이블 고정 래치를 사용하여 배선 및 고정되도록 합니다.
8. 시스템을 닫습니다.
9. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
10. 신규 또는 기존 iDRAC Enterprise 라이선스를 가져옵니다. 자세한 내용은 **Remote Access Controller** 아래에 있는 *iDRAC7 사용자 설명서*(dell.com/esmmanuals)를 참조하십시오.

시스템 문제 해결

안전 제일 - 사용자 및 시스템

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

시스템 시작 오류 문제 해결

- UEFI 부팅 관리자에서 운영 체제를 설치한 후 시스템을 BIOS 부팅 모드로 부팅하면 시스템이 중지됩니다. 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다. 운영 체제를 설치한 동일한 부팅 모드로 부팅해야 합니다.
- 기타 모든 시작 문제는 화면에 표시되는 시스템 메시지를 참고하십시오.

외부 연결 문제 해결

외부 장치의 문제를 해결하기 전에 모든 외부 케이블이 시스템의 외부 커넥터에 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

비디오 하위 시스템 문제 해결

1. 모니터에 대한 시스템 및 전원 연결을 확인합니다.
2. 시스템과 모니터 사이의 비디오 인터페이스 케이블 연결을 확인합니다.
3. 적절한 진단 검사를 실행합니다.

검사가 성공적으로 완료되는 경우 비디오 하드웨어와 관련된 문제가 아닙니다.

검사가 실패하면 [도움말 연기](#)를 참조하십시오.

USB 장치 문제 해결

다음 단계를 수행하여 USB 키보드/마우스 문제를 해결합니다. 기타 USB 장치의 경우 7단계로 이동하십시오.

1. 시스템에서 키보드 및 마우스 케이블을 잠시 분리한 후 다시 연결합니다.
2. 키보드 또는 마우스를 시스템의 반대쪽에 있는 USB 포트에 연결합니다.
3. 문제가 해결되면 시스템을 다시 시작하고 시스템 설치 프로그램을 시작하여 작동하지 않는 USB 포트가 활성화되었는지 확인합니다.
4. 작동하는 다른 키보드 또는 마우스로 교체합니다.
5. 문제가 해결되면 문제가 있는 키보드 또는 마우스를 교체합니다.

6. 문제가 해결되지 않으면 다음 단계로 진행하여 시스템에 연결된 다른 USB 장치의 문제를 해결합니다.
7. 연결된 모든 USB 장치의 전원을 끄고 시스템에서 분리합니다.
8. 시스템을 다시 부팅하고 키보드가 작동하는 경우 시스템 설치 프로그램을 시작합니다. **Integrated Devices(내장형 장치)** 화면의 System Setup(시스템 설치) 옵션에서 모든 USB 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다.
키보드가 작동하지 않는 경우 원격 액세스를 사용할 수도 있습니다. 시스템에 액세스할 수 없는 경우 시스템 내의 NVRAM_CLR 점퍼를 재설정하고 BIOS를 기본 설정으로 복원합니다.
9. 각 USB 장치를 한 번에 하나씩 다시 연결하고 전원을 켭니다.
10. 장치에 동일한 문제가 발생하면 해당 장치의 전원을 끄고 USB 케이블을 상태가 양호한 케이블로 교체한 후 장치의 전원을 켭니다.

문제를 해결할 수 없는 경우 [도움말 연기](#)를 참조하십시오.

직렬 I/O 장치 문제 해결

1. 시스템 및 직렬 포트에 연결된 모든 주변 장치를 끕니다.
2. 직렬 인터페이스 케이블을 올바르게 작동하는 케이블로 교체하고 시스템 및 직렬 장치를 켭니다.
문제가 해결되면 인터페이스 케이블을 상태가 양호한 케이블로 교체합니다.
3. 시스템 및 직렬 장치를 끄고 장치를 유사한 장치로 교환합니다.
4. 시스템 및 직렬 장치를 켭니다.

문제가 계속되면 [도움말 연기](#)를 참조하십시오.

NIC 문제 해결

1. 적절한 진단 검사를 실행합니다.
2. 시스템을 다시 시작하고 NIC 컨트롤러와 관련된 시스템 메시지를 확인합니다.
3. NIC 커넥터에서 해당 표시등을 확인합니다.
 - 연결 표시등이 켜져 있지 않은 경우 모든 케이블 연결을 확인합니다.
 - 작동 표시등이 켜져 있지 않은 경우 네트워크 드라이버 파일이 손상되었거나 누락되었을 수 있습니다.
해당되는 경우 드라이버를 제거하고 다시 설치합니다. NIC 설명서를 참조하십시오.
 - 해당하는 경우 자동 교섭 설정을 변경합니다.
 - 스위치 또는 허브의 다른 커넥터를 사용합니다.
4. 적절한 드라이버가 설치되어 있고 프로토콜이 바인딩되는지 확인합니다. NIC 설명서를 참조하십시오.
5. 시스템 설정 프로그램을 시작하고 Integrated Devices (내장형 장치) 화면에서 NIC 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다.
6. 네트워크의 NIC, 허브 및 스위치가 모두 동일한 데이터 전송 속도 및 양방향으로 설정되어 있는지 확인합니다. 각 네트워크 장치에 대한 설명서를 참조하십시오.
7. 모든 네트워크 케이블이 올바른 유형이고 최대 길이를 초과하지 않았는지 확인합니다.

문제를 해결할 수 없는 경우 [도움말 연기](#)를 참조하십시오.

습식 시스템 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 시스템에서 다음 구성부품을 분해합니다.
 - 하드 드라이브
 - 하드 드라이브 후면판
 - USB 메모리 키
 - 냉각 덮개
 - 확장 카드
 - 전원 공급 장치
 - 냉각 팬
 - 프로세서 및 방열판
 - 메모리 모듈
4. 최소한 하루 이상 시스템을 건조시킵니다.
5. 3단계에서 분리한 구성부품을 다시 설치합니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템 및 장착된 주변 장치의 전원을 켭니다.
시스템이 제대로 시작되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.
8. 시스템이 올바르게 시작되면 시스템을 종료하고 분리한 모든 확장 카드를 다시 설치합니다.
9. 적절한 진단 검사를 실행합니다.

검사가 실패하면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

손상된 시스템 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.

3. 다음 구성부품이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
 - 냉각 덮개
 - 확장 카드
 - 전원 공급 장치
 - 냉각 팬
 - 프로세서 및 방열판
 - 메모리 모듈
 - 하드 드라이브 캐리어
 - 하드 드라이브 후면판
4. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 시스템 진단 프로그램에서 시스템 보드 검사를 실행합니다.

검사가 실패하면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

시스템 전지 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

✎ 노트: 장기간(몇 주 또는 몇 달) 시스템을 사용하지 않을 경우 NVRAM의 시스템 구성 정보가 손실될 수 있습니다. 이 문제는 배터리에 결함이 있는 경우 발생합니다.

1. 시스템 설치 프로그램을 통해 시간 및 날짜를 다시 입력합니다.
2. 시스템을 끄고 최소 한 시간 동안 콘센트에서 시스템을 분리한 상태로 둡니다.
3. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템을 켭니다.
4. 시스템 설정을 시작합니다.
시스템 설치 프로그램의 날짜와 시간이 올바르게 표시되지 않은 경우 SEL에서 시스템 배터리 메시지를 확인합니다.

문제가 계속되면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

✎ 노트: 일부 소프트웨어로 인해 시스템 시간이 빨라지거나 느려질 수 있습니다. 시스템 설치 프로그램의 시간을 제외하고 시스템의 모든 기능이 정상적으로 작동하는 경우 배터리 결함이 아닌 소프트웨어로 인한 문제일 수 있습니다.

전원 공급 장치 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

전원 공급 장치를 분리한 다음 재설치하여 다시 장착합니다.

✎ 노트: 전원 공급 장치를 설치한 후 시스템에서 전원 공급 장치를 인식하고 올바르게 작동하는지 확인하는 데 몇 초 정도의 시간이 소요됩니다.

문제가 계속되면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

냉각 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

다음과 같은 상태가 없는지 확인합니다.

- 시스템 덮개, 냉각 덮개, EMI 필터 패널, 메모리 모듈 보호물 또는 후면 필터 브래킷이 분리되었습니다.
- 주변 온도가 너무 높습니다.
- 전면 베젤 필터(설치되어 있는 경우)이 먼지 혹은 이물질로 막혀있습니다.
- 외부 공기 흐름이 막혔습니다.
- 냉각 팬이 분리되었거나 오류가 발생했습니다.
- 확장 카드 설치 지침을 따르지 않았습니다.

냉각 팬 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템을 엽니다.
2. 팬 또는 팬의 전원 케이블을 다시 장착합니다.
3. 팬이 올바르게 작동하면 시스템을 닫습니다.

문제가 계속되면 [도움말 연기](#)를 참조하십시오.

시스템 메모리 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템이 작동하는 경우 적절한 진단 검사를 실행합니다. 수행 가능한 진단 검사에 대해서는 시스템 진단 프로그램 사용을 참조하십시오.
진단 프로그램에서 오류를 표시하면 진단 프로그램에서 제공한 수정 조치를 따릅니다.
2. 시스템이 작동하지 않는 경우 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 전원에서 시스템을 분리합니다. 최소한 10초 동안 기다린 후 시스템을 다시 연결하여 전원을 켭니다.
3. 시스템 및 장착된 주변 장치를 켜고 화면에 표시되는 메시지를 참고합니다.
특정 메모리 모듈에 결함이 있음을 나타내는 오류 메시지가 표시되면 12단계로 이동합니다.
4. 시스템 설치 프로그램을 시작하고 시스템 메모리 설정을 확인합니다. 필요한 경우 메모리 설정을 변경하십시오.
메모리 설정이 설치된 메모리와 일치하지만 문제가 계속 나타나는 경우 12단계로 이동합니다.
5. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.

6. 시스템을 엽니다.
7. 메모리 채널이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
8. 메모리 모듈을 해당 소켓에 다시 장착합니다.
9. 시스템을 닫습니다.
10. 시스템 설정을 시작하고 시스템 메모리 설정을 확인합니다.
문제가 해결되지 않으면 다음 단계를 계속 진행합니다.
11. 시스템을 엽니다.
12. 진단 검사 또는 오류 메시지에 특정 메모리 모듈에 결함이 있는 것으로 나타나는 경우 모듈을 상태가 양호한 메모리 모듈로 교체합니다.
13. 지정되지 않은 결함이 있는 메모리 모듈의 문제를 해결하려면 첫 번째 DIMM 소켓에 있는 메모리 모듈을 종류 및 용량이 같은 모듈로 교체합니다.
화면에 오류 메시지가 표시되는 경우 설치한 DIMM 유형에 문제가 있거나, DIMM이 올바르게 설치되지 않았거나, DIMM에 결함이 있는 경우일 수 있습니다. 문제를 해결하려면 화면에 표시되는 지침을 따릅니다. 자세한 내용은 일반 메모리 모듈 설치 지침을 참조하십시오.
14. 시스템을 닫습니다.
15. 시스템이 부팅할 때 표시되는 오류 메시지 및 시스템 전면의 진단 표시등을 확인합니다.
16. 계속해서 메모리 문제가 나타나면 설치된 각 메모리 모듈에 대해 12단계에서 15단계를 반복하십시오.

모든 메모리 모듈을 검사한 후에도 문제가 지속되면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

내부 USB 키 문제 해결


△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 시스템 설정 프로그램을 시작하고 **Integrated Devices**(내장형 장치) 화면에서 **USB key port**(USB 키 포트)가 활성화되어 있는지 확인합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. USB 키를 찾아 다시 장착합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 시스템 및 장착된 주변 장치를 켜고 USB 키가 작동하는지 확인합니다.
7. 문제가 해결되지 않으면 2단계와 3단계를 반복합니다.
8. 올바르게 작동하는 다른 USB 키를 삽입합니다.
9. 시스템을 닫습니다.


문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.


SD 카드 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 **노트:** 특정 SD 카드에는 카드에 대한 물리적 쓰기 금지 스위치가 설정되어 있습니다. 쓰기 금지 스위치가 설정되어 있는 경우에는 SD 카드에 쓸 수 없습니다.

1. 시스템 설정을 시작하고 **Internal SD Card Port**(내부 SD 카드 포트)가 활성화되었는지 확인합니다.
2. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.


 **주의:** 시스템 설치 프로그램의 **Integrated Devices**(내장형 장치) 화면에서 **Internal SD Card Redundancy**(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 **Mirror Mode**(미러링 모드)로 설정되어 있는 경우 데이터 손실을 방지하려면 4-7단계의 지침을 따라야 합니다.


 **노트:** SD 카드에 오류가 발생하면 내부 이중 SD 모듈 컨트롤러가 시스템에 알려 줍니다. 다음에 부팅할 때 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다.

4. **Internal SD Card Redundancy**(내부 SD 카드 중복성) 옵션이 **Disabled**(비활성화)로 설정된 경우, 오류 있는 SD 카드를 새 SD 카드로 교체합니다.
5. SD 카드 1에 오류가 있는 경우 SD 카드 슬롯 1에서 해당 카드를 분리합니다. SD 카드 2에 오류가 있는 경우 SD 카드 슬롯 2에 새 SD 카드를 설치하고 7단계를 수행합니다.
6. SD 카드 슬롯 2에 있는 카드를 분리하여 SD 카드 슬롯 1에 삽입합니다.
7. 새 SD 카드를 SD 카드 슬롯 2에 삽입합니다.
8. 시스템을 닫습니다.
9. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 모두 켭니다.
10. 시스템 설치 프로그램을 시작하고 **Internal SD Card Port**(내부 SD 카드 포트) 및 **Internal SD Card Redundancy**(내부 SD 카드 중복성) 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
11. SD 카드가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

문제가 계속되면 [도움말 링크](#)를 참조하십시오.

하드 드라이브 문제 해결

 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


 **주의:** 이 문제 해결 절차를 수행하면 하드 드라이브에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 계속하기 전에 하드 드라이브에 있는 모든 파일을 백업하십시오.


1. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 [시스템 진단 프로그램 사용](#)을 참조하십시오. 진단 검사 결과에 따라 필요한 경우 다음 단계를 수행합니다.
2. 시스템에 RAID 컨트롤러가 있고 하드 드라이브가 RAID 배열로 구성되어 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. 시스템을 다시 부팅하고 시스템을 시작하는 동안 <F10> 키를 눌러 Lifecycle Controller를 실행한 후 Hardware Configuration(하드웨어 구성) 마법사를 실행하여 RAID 구성을 확인합니다. RAID 구성에 대한 정보는 Lifecycle Controller 설명서 또는 온라인 도움말을 참조하십시오.
 - b. 하드 드라이브가 RAID 배열로 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.
 - c. 하드 드라이브를 오프라인으로 전환하고 드라이브를 다시 장착합니다.
 - d. 구성 유틸리티를 종료하고 시스템이 운영 체제로 부팅되도록 합니다.
3. 컨트롤러 카드의 필수 장치 드라이버가 설치되고 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.
4. 시스템을 다시 부팅하고 시스템 설치 프로그램을 시작합니다.

5. 컨트롤러가 활성화되고 드라이브가 시스템 설치 프로그램에 표시되는지 확인합니다.

문제가 계속되면 확장 카드의 문제를 해결하도록 시도하거나 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

저장소 컨트롤러 문제 해결


 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.


 노트: SAS 또는 PERC 컨트롤러의 문제를 해결하는 경우 운영 체제 및 컨트롤러의 설명서를 참조하십시오.

1. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 [시스템 진단 프로그램 사용](#)을 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 설치된 확장 카드가 확장 카드 설치 지침을 준수하는지 확인합니다.
5. 각 확장 카드가 해당 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
6. 시스템을 닫습니다.
7. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 켵니다.
8. 문제가 해결되지 않을 경우 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 콘센트에서 시스템을 분리합니다.
9. 시스템을 엽니다.
10. 시스템에 설치된 확장 카드를 모두 분리합니다.
11. 시스템을 닫습니다.
12. 시스템을 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 장착된 주변 장치를 켵니다.
13. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 [시스템 진단 프로그램 사용](#)을 참조하십시오. 검사에 실패한 경우, [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.
14. 10단계에서 분리한 각 확장 카드에 대해 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
 - b. 시스템을 엽니다.
 - c. 확장 카드 중 하나를 다시 설치합니다.
 - d. 시스템을 닫습니다.
 - e. 적절한 진단 검사를 실행합니다. 자세한 내용은 [시스템 진단 프로그램 사용](#)을 참조하십시오.

검사가 실패하면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

확장 카드 문제 해결

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 노트: 확장 카드의 문제를 해결하는 경우 운영 체제 및 확장 카드 설명서를 참조하십시오.

1. 적절한 진단 검사를 실행합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.

3. 시스템을 엽니다.
4. 각 확장 카드가 해당 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 문제가 해결되지 않을 경우 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 콘센트에서 시스템을 분리합니다.
7. 시스템을 엽니다.
8. 시스템에 설치된 확장 카드를 모두 분리합니다.
9. 시스템을 닫습니다.
10. 적절한 진단 검사를 실행합니다.
검사가 실패하면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.
11. 8단계에서 분리한 각 확장 카드에 대해 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
 - b. 시스템을 엽니다.
 - c. 확장 카드 중 하나를 다시 설치합니다.
 - d. 시스템을 닫습니다.
 - e. 적절한 진단 검사를 실행합니다.

문제가 계속해서 나타나면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

프로세서 문제 해결

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 적절한 진단 검사를 실행합니다.
2. 시스템 및 장착된 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
3. 시스템을 엽니다.
4. 프로세서 및 방열판이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
5. 시스템을 닫습니다.
6. 적절한 진단 검사를 실행합니다.

문제가 계속해서 나타나면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

시스템 진단 프로그램 사용

시스템에 문제가 발생하면 기술 지원에 문의하기 전에 시스템 진단 프로그램을 실행합니다. 진단 프로그램은 추가 장비 없이 또는 데이터를 유실할 위험 없이 시스템 하드웨어를 검사하기 위해 실행됩니다. 자체적으로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 서비스 및 지원 담당 직원이 진단 검사 결과를 사용하여 문제 해결을 지원할 수 있습니다.

Dell 내장형 시스템 진단 프로그램

 **노트:** ePSA(Enhanced Pre-boot System Assessment) 진단 프로그램이라고도 합니다.

내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 그룹 또는 장치에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.


- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기

시스템의 주요 구성부품 또는 장치가 올바르게 작동하지 않는 경우, 내장형 시스템 진단 프로그램을 실행하면 구성부품 오류가 표시될 수 있습니다.

내장형 시스템 진단 프로그램 실행

내장형 시스템 진단 프로그램은 Dell Lifecycle Controller 화면에서 실행됩니다.

 **주의:** 내장형 시스템 진단 프로그램은 해당 시스템을 검사하는 용도로만 사용하십시오. 이 프로그램을 다른 시스템에 사용하면 잘못된 결과 또는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

1. 시스템 부팅 시 <F11> 키를 누릅니다.
2. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 **System Utilities(시스템 유틸리티) → Launch Dell Diagnostics(Dell 진단 프로그램 시작)**을 선택합니다.

ePSA Pre-boot System Assessment(ePSA 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시되고, 시스템에서 검색된 모든 장치가 이 창에 나열됩니다. 진단 프로그램은 검색된 모든 장치에 대해 검사를 실행합니다.

시스템 진단 제어

메뉴	설명
구성	감지된 모든 장치의 구성 및 상태 정보를 표시합니다.

메뉴	설명
Results(결과)	실행된 모든 검사의 결과를 표시합니다.
System Health(시스템 상태)	시스템 상태에 대한 현 시점의 개요를 제공합니다.
이벤트 로그	시스템에서 실행된 모든 테스트의 결과를 타임스탬프와 함께 보여 주는 로그를 표시합니다. 이벤트 설명이 하나 이상 기록되어 있으면 이 로그가 표시됩니다.





내장형 시스템 진단 프로그램에 대한 자세한 정보를 보려면 dell.com/support/manuals의 *ePSA 진단 설명서* (노트북, 데스크탑 및 서버)를 참조하십시오.

점퍼 및 커넥터

시스템 보드 점퍼 설정

암호 점퍼를 재설정하여 암호를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 '잇은 암호 비활성화'를 참조하십시오.

표 5. 시스템 보드 점퍼 설정

점퍼	설정	설명
PWRD_EN	 2 4 6 (기본값)	암호 기능이 활성화됩니다(핀 2-4).
	 2 4 6	암호 기능이 비활성화됩니다(핀 4-6). iDRAC 로컬 액세스가 다음 AC 전원 주기에서 잠금 해제됩니다.
NVRAM_CLR	 1 3 5 (기본값)	시스템 부팅 시 구성 설정이 유지됩니다(핀 3-5).
	 1 3 5	다음 시스템 부팅 시 구성 설정이 지워집니다(핀 1-3).

시스템 보드 커넥터

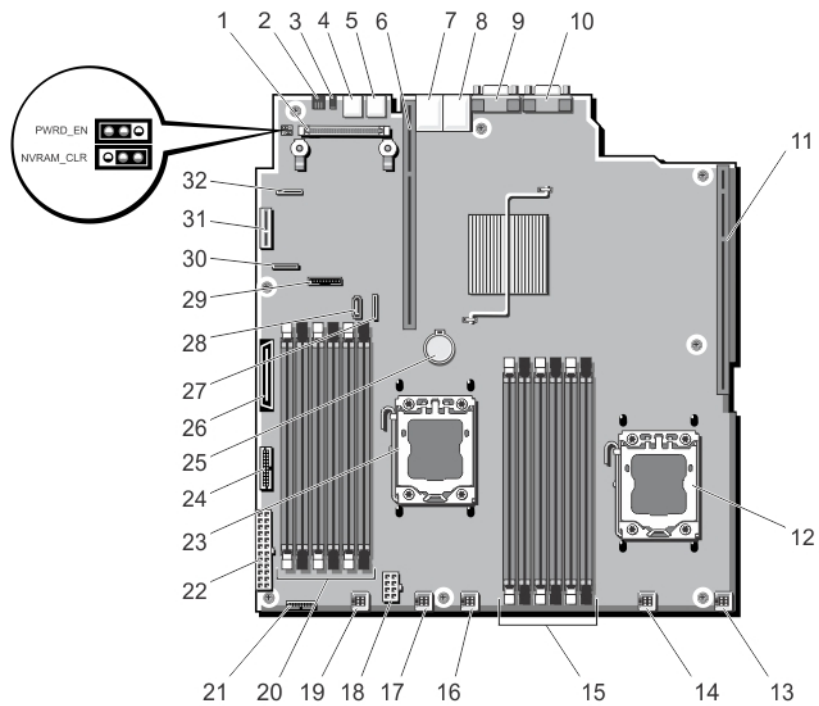



그림 42. 시스템 보드 접퍼 및 커넥터

항목	커넥터	설명
1	INT_STORAGE	저장소 컨트롤러 카드 커넥터
2	ID_BTN	시스템 ID 단추
3	CMA_JACK	시스템 ID 커넥터
4	USB 2	USB 커넥터
5	USB 1	USB 커넥터
6	IO_RISER2	라이저 2 커넥터
7	NIC2	네트워크 커넥터
8	NIC1	네트워크 커넥터
9	VGA	비디오 커넥터
10	COM	직렬 커넥터
11	IO_RISER1	라이저 1 커넥터
12	CPU2	프로세서 소켓 2
13	FAN6	냉각 팬 커넥터

항목	커넥터	설명
14	FAN5	냉각 팬 커넥터
15	B1, B4, B2, B5, B3, B6	메모리 모듈 소켓
16	FAN4	냉각 팬 커넥터
17	FAN3	냉각 팬 커넥터
18	PWR_CONN_1	8핀 전원 커넥터
19	FAN2	냉각 팬 커넥터
20	A1, A4, A2, A5, A3, A6	메모리 모듈 소켓
21	BP_SIG	후면판 신호 커넥터
22	PWR_CONN_2	24핀 전원 커넥터
23	CPU1	프로세서 소켓 1
24	PDB_CONN	배전 보드 커넥터
25	BATTERY(배터리)	전지 커넥터
26	CTRL_PNL_MB	콘솔 인터페이스 커넥터
27	SATA_A-D	SATA 커넥터 A-D
28	SATA_E	SATA 커넥터 E
29	FP_USB	전면 패널 USB 커넥터
30	SAS_A	SAS 커넥터 A
31	IDSDM	내부 이중 SD 모듈 커넥터
32	SAS_B	SAS 커넥터 B

잇은 암호 비활성화

시스템의 소프트웨어 보안 기능에는 시스템 암호 및 설정 암호가 포함됩니다. 암호 점퍼를 사용하면 이러한 암호 기능을 활성화하거나 비활성화하고 현재 사용 중인 암호를 지울 수 있습니다.

 **주의:** 시스템과 함께 제공된 안전 지침서에서 "정전기 방전 방지"를 참조하십시오.

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템을 엽니다.
3. 암호 점퍼에서 점퍼 플러그를 분리합니다.
4. 시스템을 닫습니다.

암호 점퍼 플러그가 분리된 상태에서도 시스템을 부팅할 때까지는 기존 암호가 비활성화(삭제)되지 않습니다. 점퍼 플러그는 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당하기 전에 설치해야 합니다.



노트: 점퍼 플러그가 여전히 분리된 상태에서 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당하면 시스템에서 다음 부팅 시 새 암호가 비활성화됩니다.

5. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 콘센트에서 분리합니다.
6. 시스템을 엽니다.

7. 암호 점퍼에 점퍼 플러그를 설치합니다.
8. 시스템을 닫습니다.
9. 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당합니다.

기술 사양

프로세서	
프로세서 종류	Intel Xeon 프로세서 E5-2400 v2 제품군 1개 또는 2개
확장 버스	
버스 유형	PCI Express Generation 2 및 3
라이저 카드를 사용하는 확장 슬롯:	
라이저 1	(슬롯 1) 절반 높이, 절반 길이 x4 링크 1개(단일 프로세서용) 또는 절반 높이, 절반 길이 x16 링크 1개(이중 프로세서용)
라이저 2	(슬롯 2) 전체 높이, 절반 길이 x16 링크 1개
메모리	
아키텍처	800MT/s, 1066MT/s, 1333MT/s 또는 1600MT/s DDR3 Registered, Unbuffered 또는 부하 감소 ECC(Error Correcting Code) DIMM 고급 ECC 또는 메모리 최적화 작업 지원
메모리 모듈 소켓	240핀 12개
메모리 모듈 용량	
RDIMM	4 GB(단일 랭크), 8 GB(단일 및 이중 랭크), 16 GB(이중 랭크) 및 32 GB(쿼드 랭크)
UDIMM	4GB(단일 랭크) 및 8GB(단일 및 이중 랭크)
최소 RAM	4GB(1개 프로세서 사용) 8GB(2개 프로세서 사용)
최대 RAM	192GB(1개 프로세서 사용) 384GB(2개 프로세서 사용)
Drives	
하드 드라이브	최대 4개의 2.5인치 핫 스왑 가능한 SAS 또는 SATA SSD.


Drives

 **노트:** 4개 하드 드라이브 시스템은 소프트웨어 RAID를 지원합니다. 소프트웨어 RAID에 대한 자세한 내용은 Dell PERC(PowerEdge RAID Controller) 설명서(dell.com/storagecontrollermanuals)를 참조하십시오.

커넥터

후면

NIC	10/100/1000Mbps 2개
직렬	9핀, DTE, 16550 호환
USB	4핀 2개, USB 2.0 호환
동영상	15핀 VGA
iDRAC7	1GbE 이더넷 1개(선택 사양)
외장형 vFlash 카드	플래시 메모리 카드 슬롯 1개(iDRAC Enterprise 카드 지원)


 **노트:** 시스템에 iDRAC7 Enterprise 라이선스가 설치되어 있는 경우에만 카드 슬롯을 사용할 수 있습니다.

전면

USB	4핀 2개, USB 2.0 호환
동영상	15핀 VGA

내장

USB	4핀 USB 2.0 규격 1개
내부 이중 SD 모듈	내부 SD 모듈과 함께 제공되는 플래시 메모리 카드 슬롯(선택 사양) 2개

 **노트:** 중복을 방지하기 위해 하나의 카드 슬롯만 사용됩니다.

동영상

비디오 종류	내장형 Matrox G200(iDRAC7 지원)
비디오 메모리	16MB(iDRAC 응용프로그램 메모리와 공유)

전원


AC 전원 공급 장치(각 전원 공급 장치당)

와트	550W
----	------

전원


열 손실

최대 2132BTU/hr(550W 중복 전원 공급 장치)

 **노트:** 열 손실은 전원 공급 장치 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

전압

100 ~ 240V AC, 자동 범위 조정, 50/60Hz.


 **노트:** 또한 이 시스템은 상간 전압이 230V를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.


전지

코인 셀 배터리

3V CR2032 리튬 코인 셀


확대된 작동 온도

 **노트:** 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

 **노트:** 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 주위 온도 경고가 LCD 및 시스템 이벤트 로그에 보고될 수 있습니다.

≤ 연간 작동 시간의 10%


RH 5% ~ 85%에서 5°C ~ 40°C, 이슬점 26°C

 **노트:** 표준 작동 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어나는 경우 연간 작동 시간의 최대 10% 동안 5°C 또는 40°C까지에서 시스템을 작동할 수 있습니다.

온도가 35°C - 40°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m를 넘는 고도에서 1°C/175m(1°F/319ft)로 감소합니다.

≤ 연간 작동 시간의 1%

RH 5% ~ 90%에서 -5°C ~ 45°C, 이슬점 26°C


 **노트:** 표준 작동 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어나는 경우 연간 작동 시간의 최대 1% 동안 -5°C 또는 45°C까지에서 시스템을 작동할 수 있습니다.

온도가 40°C - 45°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m를 넘는 고도에서 1°C/125m(1°F/228ft)로 감소합니다.

확대된 작동 온도 제한 사항

- 온도가 5°C 미만인 경우 콜드 부팅을 수행하지 마십시오.
- 프로세서 성능 저하를 허용하십시오.
- 비중복 전원 공급 장치는 지원되지 않습니다.
- Dell에서 인증하지 않은 주변 장치 카드 및/또는 주변 장치 카드는 지원되지 않습니다.
- 작동 온도의 최대 고도는 3050 m (10,000 ft)여야 합니다.

환경적 특성

 **노트:** 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 추가 정보는 dell.com/environmental_datasheets를 참조하십시오.

온도

최대 온도 변화 (작동 및 보관시)	20 °C/h (36 °F/h)
보관시 온도 한계	-40 ~ 65 °C(-40 ~ 149 °F)

온도 (계속적인 작동)

온도 범위 (950 m 또는 3117 ft 미만의 고도에서)	10 °C ~ 45 °C (50 °F ~ 113 °F), 장비에 직사광선이 없는 상태.
습도 퍼센트(%) 범위	26 °C (78.8 °F) 최대 이슬점을 가진 10% ~ 80% 상대 습도.

상대 습도

보관 시	33 °C (91 °F) 최대 이슬점을 가진 5% ~ 95% RH. 대기는 언제나 비응축 상태여야함.
------	---

진동

작동 시	MIL-STD-810G, 방식 514.6, 그림 514.6D-9, 10-500Hz에서 0.00220783 g ² /Hz(전체 1.04Grms), 축 당 1시간
비작동 시	MIL-STD-810G, 방식 514.6, 그림 514.6, 절차 I, 범주 4, 그림 514.6C-1 (미국 고속도로 트럭 진동), 수직: 1.04 Grms에서 5-500 Hz, 횡방향: 0.204Grms에서 5-500Hz, 종방향: 0.740Grms에서 5-500Hz, 축 당 1시간

충격

작동 시	MIL-STD-810G, 방식 516.6, 절차 I, 회전 하드 드라이브용 20G 솔리드 스테이트 드라이브용 40G, 11 ms, 톱니, 3 충격파, 축 당 +/-
비작동 시	MIL-STD-810G, 방식 516.6, 절차 V, 40G, 11ms, 톱니, 3 충격파, 축 당 +/-

최대 고도

작동 시	IEC 60950-1 기준 3048 m (10,000 ft). MIL-STD-810G 당 4572 m (15,000 ft), 방식 500.5, 절차 II
보관 시	12,192m (40,000 ft).

작동 시 고도 경감

최대 35 °C (95 °F)	최대 온도는 950 m (3,117 ft) 이상에서 1 °C/300 m (1 °F/547 ft) 감소됩니다.
------------------	--

환경적 특성


35 °C ~ 40°C(95 °F ~ 104°F)

최대 온도는 950 m (3,117 ft) 이상에서 1 °C/175 m (1 °F/319 ft) 감소됩니다.

40 °C ~ 45 °C (104 °F ~ 113 °F)


최대 온도는 950 m (3,117 ft) 이상에서 1 °C/125 m (1 °F/228 ft) 감소됩니다.


미세 먼지 오염

 **노트:** 이 섹션에서는 한계를 정의하여 먼지와 가스 오염으로 부터 IT 장비 손상 및/또는 고장을 피하는데 도움을 줍니다. 먼지나 가스 오염 수치가 아래에 명시된 한계를 벗어났다고 판단되고 이러한 오염이 장비의 손상 및/또는 고장의 원인이라고 판단될 경우 손상 및/또는 고장이 원인이 되는 환경을 개선하는 것이 필요할 수 있습니다. 환경을 개선하는 것은 고객의 책임입니다.

공기 여과


데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다.

 **노트:** 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터의 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다.

 **노트:** 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.


전도성 먼지

공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다.


 **노트:** 데이터 센터 및 비-데이터 센터 환경에 적용됩니다.

부식성 먼지

- 공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다.
- 공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다.

 **노트:** 데이터 센터 및 비-데이터 센터 환경에 적용됩니다.

기체 오염

 **노트:** ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치

구리 쿠폰 부식률


ANSI/ISA71.04-1985의 규정에 따른 Class G1당 <300 Å/month

은 쿠폰 부식률


AHSRAE TC9.9의 규정에 따른 <200 Å/month

시스템 메시지

LCD 메시지

 **노트:** 시스템에 LCD 디스플레이가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

LCD 메시지는 SEL(시스템 이벤트 로그)에 기록된 이벤트를 참조하는 간단한 텍스트 메시지로 구성되어 있습니다. SEL 및 시스템 관리 설정 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

 **노트:** 시스템이 부팅되지 않는 경우 LCD에 오류 코드가 표시될 때까지 시스템 ID 단추를 5초 이상 누르십시오. 코드를 기록하고 시스템 오류 메시지를 참조하십시오.

LCD 메시지 보기

시스템 오류가 발생하면 LCD 화면이 황색으로 바뀝니다. 오류 또는 상태 메시지의 목록을 보려면 Select(선택) 단추를 누르십시오. 왼쪽 및 오른쪽 단추를 사용하여 오류 번호를 강조 표시하고 Select(선택) 단추를 눌러 오류를 확인합니다.

LCD 메시지 제거


센서와 관련된 오류(예: 온도, 전압, 팬 등)일 경우 센서가 정상 상태로 회복되면 LCD 메시지는 자동으로 제거됩니다. 다른 오류일 경우 메시지를 디스플레이에서 제거하기 위한 작업을 수행해야 합니다.


- SEL 지우기 – 이 작업을 원격으로 수행할 수 있지만 시스템의 이벤트 기록은 유실됩니다.
- 전원을 껐다가 다시 켜기 – 시스템을 끄고 전원 콘센트에서 분리하여 10초 정도 기다린 다음 전원 케이블을 다시 연결하고 시스템을 재시작합니다.


시스템 오류 메시지

시스템 메시지는 시스템에서 발생 가능한 문제를 알려 주기 위해 모니터에 나타납니다. 이러한 메시지는 SEL(시스템 이벤트 로그)에 기록된 이벤트를 참조합니다. SEL 및 시스템 관리 설정 구성에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

일부 메시지는 시스템의 LCD에 간략한 형태로 표시되기도 합니다(시스템에 해당 기능이 포함되어 있는 경우).

 **노트:** 아래에 나열된 LCD 오류 메시지는 간단한 형식으로 표시됩니다. 메시지가 표시되는 형식을 선택하려면 설정 메뉴를 참조하십시오.

 **노트:** 여기에 나열되지 않은 시스템 메시지가 표시되면 메시지가 표시될 때 실행 중인 응용프로그램의 설명서 또는 운영 체제의 설명서를 참조하여 메시지에 대한 설명 및 권장 조치를 확인하십시오.

 **노트:** 일부 메시지에서 특정 시스템 구성요소는 이름("<name>") 구성요소 번호("<number>") 또는 위치("베이")로 식별됩니다.

오류 코드 AMP0302	메시지 정보	
	메시지	The system board <name> current is greater than the upper warning threshold(시스템 보드 <name>의 전류가 경고 임계값 상한보다 높습니다).
	상세 정보 작업	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다. 1. 시스템 전원 정책을 검토합니다. 2. 시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다. 3. 시스템 구성 변경 사항을 검토합니다. 4. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
AMP0303	메시지	The system board <name> current is greater than the upper critical threshold(시스템 보드 <name>의 전류가 중대 임계값 상한보다 높습니다).
	LCD 메시지	System board <name> current is outside of range(시스템 보드 <name>의 전류가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보 작업	시스템 보드 <name>의 전류가 최적 범위를 벗어납니다. 1. 시스템 전원 정책을 검토합니다. 2. 시스템 로그에서 전원 관련 오류를 점검합니다. 3. 시스템 구성 변경 사항을 검토합니다. 4. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
ASR0000	메시지	The watchdog timer expired(Watchdog 타이머가 만료되었습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다.
	작업	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0001	메시지	The watchdog timer reset the system(Watchdog 타이머가 시스템을 리셋했습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 리셋되었습니다.
	작업	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.

오류 코드 ASR0002	메시지 정보	
	메시지	The watchdog timer powered off the system(Watchdog 타이머가 시스템 전원을 껐습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템이 종료되었습니다.
	작업	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
ASR0003	메시지	The watchdog timer power cycled the system(Watchdog 타이머가 시스템 전원을 껐다가 켜졌습니다).
	상세 정보	운영 체제 또는 응용프로그램이 타임 아웃 기간 내에 통신하지 못했습니다. 시스템 전원이 꺼졌다가 켜졌습니다.
	작업	운영 체제, 응용프로그램, 하드웨어 및 시스템 이벤트 로그에서 예외 이벤트가 있는지 확인합니다.
BAT0002	메시지	The system board battery has failed(시스템 보드 전지에 오류가 발생했습니다).
	LCD 메시지	The system board battery has failed. Check battery(시스템 보드 전지에 오류가 발생했습니다. 전지를 점검하십시오).
	상세 정보	시스템 보드 전지가 없거나 불량입니다.
	작업	도움말 얻기 를 참조하십시오.
BAT0017	메시지	The <name> battery has failed(<name> 전지에 오류가 발생했습니다).
	LCD 메시지	The <name> battery has failed. Check battery(<name> 전지에 오류가 발생했습니다. 전지를 점검하십시오).
	상세 정보	<name> 전지가 없거나 불량이거나 발열 문제로 인해 충전될 수 없습니다.
	작업	시스템 팬을 확인합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
CPU0000	메시지	CPU <number> has an internal error (IERR)(CPU <number>에 내부 오류(IERR)가 있습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> has an internal error (IERR)(CPU <number>에 내부 오류(IERR)가 있습니다).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에 프로세서의 외부에 예외가 있음이 나타날 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	작업
		시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그를 검토합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
CPU0001	메시지	CPU <number> has a thermal trip (over-temperature) event(CPU <number>에 온도 트립(초과 온도) 이벤트가 발생했습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> has a thermal trip. Check CPU heat sink(CPU <number>에 온도 트립이 발생했습니다. CPU 방열판을 점검하십시오).
	상세 정보	프로세서 온도가 작동 범위를 넘어 증가했습니다.
	작업	팬 오류에 대한 로그를 검토합니다. 팬 오류가 감지되지 않으며 입구 온도(사용 가능한 경우)를 확인하고 프로세서 방열판을 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
CPU0005	메시지	CPU <number> configuration is unsupported(CPU <number> 구성이 지원되지 않습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision(CPU <number> 구성이 지원되지 않습니다. CPU 또는 BIOS 버전을 확인하십시오).
	상세 정보	시스템이 부팅하지 못하거나 성능이 저하된 상태로 실행될 수 있습니다.
	작업	기술 사양을 검토하여 지원되는 프로세서 유형을 확인하십시오.
CPU0010	메시지	CPU <number> is throttled(CPU <number> 사용률이 조절되고 있습니다).
	상세 정보	온도 또는 전원 상태로 인해 CPU 사용률이 조절되고 있습니다.
	작업	시스템 로그를 검토하여 전원 또는 온도 예외가 있는지 확인합니다.
CPU0023	메시지	CPU <number> is absent(CPU <number>이(가) 없습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> is absent. Check CPU(CPU <number>이(가) 없습니다. CPU를 점검하십시오).
	작업	프로세서 설치 여부를 확인합니다. 프로세서가 설치되어 있으면 프로세서를 다시 장착하십시오.
CPU0204	메시지	CPU <number> <name> voltage is outside of range(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다).

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	CPU <number> <name> voltage is outside of range. Re-seat CPU(CPU <number> <name> 전압이 범위를 벗어납니다. CPU를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	전압이 허용 범위를 벗어나면 전기적 구성부품이 손상되거나 시스템이 종료될 수 있습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 2. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 3. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 4. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.
CPU0700	메시지	CPU <number> initialization error detected(CPU <number> 초기화 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> initialization error detected. Power cycle system(CPU <number> 초기화 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	System BIOS가 프로세서를 초기화할 수 없었습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 2. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 3. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 4. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.
CPU0701	메시지	CPU <number> protocol error detected(CPU <number> 프로토콜 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> protocol error detected. Power cycle system(CPU <number> 프로토콜 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서는 예외가 프로세서 외부에 있다고 기록될 수 있습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오. 2. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 3. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 4. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 5. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.

오류 코드 CPU0702	메시지 정보	
	메시지	CPU bus parity error detected(CPU 버스 패리티 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	CPU bus parity error detected. Power cycle system(CPU 버스 패리티 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서는 예외가 프로세서 외부에 있다고 기록될 수 있습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오. 2. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 3. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 4. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 5. 문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.
CPU0703	메시지	CPU bus initialization error detected(CPU 버스 초기화 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	CPU bus initialization error detected. Power cycle system(CPU 버스 초기화 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서는 예외가 프로세서 외부에 있다고 기록될 수 있습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오. 2. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 3. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 4. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 5. 문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.
CPU0704	메시지	CPU <number> machine check error detected(CPU <number> 시스템 검사 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	CPU <number> machine check error detected. Power cycle system(CPU <number> 시스템 검사 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그 및 운영 체제 로그에서는 예외가 프로세서 외부에 있다고 기록될 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	작업
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템 및 운영 체제 로그에서 예외를 확인합니다. 예외가 발견되지 않으면 다음을 계속하십시오. 2. 시스템을 끄고 입력 전원을 1분 동안 분리합니다. 3. 프로세서가 올바르게 장착되었는지 확인합니다. 4. 입력 전원을 다시 연결하고 시스템을 켭니다. 5. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.
FAN0000	<p>메시지 CPU <number> RPM is less than the lower warning threshold.(CPU <number> RPM이 경고 임계값 하한보다 낮습니다.)</p> <p>상세 정보 팬 작동 속도가 범위를 벗어납니다.</p> <p>작업 팬을 분리한 후 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.</p>	
FAN0001	<p>메시지 CPU <number> RPM is less than the lower critical threshold.(CPU <number> RPM이 중요 임계값 하한보다 낮습니다.)</p> <p>LCD 메시지 Fan <number> RPM is outside of range. Check fan.(팬 <number> RPM이 범위를 벗어났습니다. 팬을 확인하십시오.)</p> <p>상세 정보 팬 작동 속도가 범위를 벗어납니다.</p> <p>작업 팬을 분리한 후 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.</p>	
FAN1201	<p>메시지 Fan redundancy is lost.(팬 중복성이 손실되었습니다.)</p> <p>LCD 메시지 Fan redundancy lost. Check fans.(팬 중복성이 손실되었습니다. 팬을 확인하십시오.)</p> <p>상세 정보 팬에 오류가 있습니다.</p> <p>작업 오류가 있는 팬을 분리한 후 다시 설치하거나 다른 팬을 설치합니다.</p>	
HWC1001	<p>메시지 The <name> is absent(<name>이(가) 없습니다.)</p> <p>LCD 메시지 The <name> is absent. Check hardware(<name>이(가) 없습니다. 하드웨어를 점검하십시오.)</p> <p>상세 정보 올바른 작동을 위해서는 누락된 장치가 필요할 수 있습니다. 시스템 기능이 저하될 수도 있습니다.</p> <p>작업 하드웨어를 다시 설치하거나 다시 연결하십시오.</p>	

오류 코드 HWC2003	메시지 정보	
	메시지	The storage <name> cable is not connected, or is improperly connected.(스토리지 <name> 케이블이 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되어 있습니다.)
	LCD 메시지	Storage <name> cable or interconnect failure. Check connection.(스토리지 <name> 케이블 또는 상호 연결에 오류가 있습니다. 연결을 확인하십시오.)
	상세 정보	올바르게 작동하려면 케이블이 필요할 수 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수도 있습니다.
	작업	케이블이 있는지 확인하고 다시 설치하거나 다시 연결합니다.
HWC2005	메시지	The system board <name> cable is not connected, or is improperly connected.(시스템 보드 <name> 케이블이 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되어 있습니다.)
	LCD 메시지	System board <name> cable connection failure. Check connection.(시스템 보드 <name> 케이블 연결에 실패했습니다. 연결을 확인하십시오.)
	상세 정보	올바르게 작동하려면 케이블이 필요할 수 있습니다. 시스템 성능이 저하될 수도 있습니다.
	작업	케이블이 있는지 확인하고 다시 설치하거나 다시 연결합니다.
MEM0000	메시지	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) <location>(수정 가능한 지속적인 메모리 오류가 <location> 위치에 있는 메모리 장치에서 감지되었습니다).
	상세 정보	이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 링크 를 참조하십시오.
MEM0001	메시지	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) <location>(다중 비트 메모리 오류가 <location> 위치에 있는 메모리 장치에서 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Multi-bit memory error on <location>. Re-seat memory(<location>에서 다중 비트 메모리 오류가 감지되었습니다. 메모리를 다시 장착하십시오.)
	상세 정보	메모리 모듈에 수정할 수 없는 오류가 발생했습니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 이에 따라 운영 체제 및/또는 응용프로그램에 오류가 발생할 수 있습니다.

오류 코드	메시지 정보	
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
MEM0007	메시지	Unsupported memory configuration; check memory device at location <location>(지원되지 않는 메모리 구성입니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오).
	LCD 메시지	Unsupported memory configuration. Check memory <location>(지원되지 않는 메모리 구성입니다. <location>에 있는 메모리를 점검하십시오).
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다. 메모리 크기가 줄어듭니다.
	작업	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
MEM0701	메시지	Correctable memory error rate exceeded for <location>(수정 가능한 메모리 오류 비율이 <location>에 대해 초과되었습니다).
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
MEM0702	메시지	Correctable memory error rate exceeded for <location>(수정 가능한 메모리 오류 비율이 <location>에 대해 초과되었습니다).
	LCD 메시지	Correctable memory error rate exceeded for <location>. Re-seat memory(수정 가능한 메모리 오류 비율이 <location>에 대해 초과되었습니다. 메모리를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	메모리가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 메시지는 복구할 수 없는 오류가 향후에 발생할 수 있음을 미리 알려 줍니다.
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
MEM1205	메시지	Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) <location>(메모리 미러 중복성이 손실되었습니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오).
	LCD 메시지	Memory mirror lost on <location>. Power cycle system(<location>에서 메모리 미러가 손실되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	메모리가 잘못 장착되어 있거나 잘못 구성되어 있거나 메모리에 오류가 있을 수 있습니다.
	작업	메모리 구성을 점검합니다. 메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
MEM1208	메시지	Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location <location>(메모리 스페어 중복성이 손실되었습니다. <location> 위치에 있는 메모리 장치를 점검하십시오).
	LCD 메시지	Memory spare lost on <location>. Power cycle system(<location>에서 메모리 스페어가 손실되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	메모리 스페어링을 더 이상 사용할 수 없습니다.
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
MEM8000	메시지	Correctable memory error logging disabled for a memory device at location <location>(수정 가능한 메모리 오류 로깅이 <location> 위치에 있는 메모리 장치에 대해 비활성화되어 있습니다).
	LCD 메시지	SBE log disabled on <location>. Re-seat memory(SBE 로그가 <location>에 대해 비활성화되어 있습니다. 메모리를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	오류가 수정되지만 더 이상 로그에 기록되지 않습니다.
	작업	시스템 로그를 검토하여 메모리 예외가 있는지 확인합니다. <location> 위치에 메모리를 다시 설치하십시오.
PCI1302	메시지	A bus time-out was detected on a component at bus <bus>device<device> function <func>.(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에 있는 구성부품에서 버스 시간 초과가 감지되었습니다.)
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. 장치가 트랜잭션에 응답하지 못했습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1304	메시지	An I/O channel check error was detected(I/O 채널 검사 오류가 감지되었습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	I/O channel check error detected. Power cycle system(I/O 채널 검사 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1308	메시지	A PCI parity error was detected on a component at bus <bus>device<device>function <func>(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	PCI parity error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다. PCI 장치가 작동하지 못하거나 시스템이 작동하지 못할 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1320	메시지	A bus fatal error was detected on a component at bus <bus>device<device>function <func>(버스 <bus>장치 <device>기능 <func>에 있는 구성부품에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Bus fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system(버스 <bus> 장치 <device> 기능 <func>에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다. 시스템 전원을 껐다가 켜십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1342	메시지	A bus time-out was detected on a component at slot <number>(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 버스 타임아웃이 감지되었습니다).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.

오류 코드 PCI1348	메시지 정보	
	메시지	A PCI parity error was detected on a component at slot <number>(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	PCI parity error on slot <number>. Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 PCI 패리티 오류가 감지되었습니다. PCI 카드를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PCI1360	메시지	A bus fatal error was detected on a component at slot <number>(슬롯 <number>에 있는 구성부품에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Bus fatal error on slot <number>. Re-seat PCI card(슬롯 <number>에서 치명적인 버스 오류가 감지되었습니다. PCI 카드를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	시스템 성능이 저하되거나 시스템이 작동하지 못하게 될 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 껐다가 켜고 구성부품 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 분리할 수 있으면 해당 장치를 다시 설치하십시오.
PDR0001	메시지	Fault detected on drive <number>(드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Fault detected on drive <number>. Check drive(드라이브 <number>에서 장애가 감지되었습니다. 드라이브를 점검하십시오).
	상세 정보	컨트롤러가 디스크에서 장애를 감지하고 해당 디스크를 오프라인 상태로 전환시켰습니다.
	작업	장애가 발생한 디스크를 분리한 후 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
PDR1016	메시지	Drive <number> is removed from disk drive bay <bay>(디스크 드라이브 베이 <bay>에서 드라이브 <number>이(가) 제거되었습니다).
	LCD 메시지	Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive(디스크 드라이브 베이 <bay>에서 드라이브 <number>이(가) 제거되었습니다. 드라이브를 점검하십시오).
	상세 정보	드라이브가 제거되었음을 컨트롤러에서 감지했습니다.

오류 코드	메시지 정보	작업
		드라이브 설치를 확인합니다. 장애가 발생한 드라이브를 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
PST0128	메시지	No memory is detected(메모리가 감지되지 않습니다).
	LCD 메시지	No memory is detected. Inspect memory devices(메모리가 감지되지 않습니다. 메모리 장치를 검사하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 시스템에서 메모리를 감지하지 못했습니다.
	작업	메모리 모듈을 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
PST0129	메시지	Memory is detected, but is not configurable(메모리가 감지되었으나 구성할 수 없습니다).
	LCD 메시지	Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices(메모리가 감지되었으나 구성할 수 없습니다. 메모리 장치를 점검하십시오).
	상세 정보	시스템 BIOS가 메모리를 감지했지만 시스템 작동을 위해 메모리를 구성할 수 없었습니다.
	작업	시스템 메모리 설치를 지원되는 시스템 메모리 구성과 비교하십시오.
PSU0001	메시지	Power supply <number> failed(전원 공급 장치 <number>에 오류가 있습니다).
	LCD 메시지	PSU <number> failed. Check PSU(PSU <number>에 오류가 있습니다. PSU를 점검하십시오).
	작업	전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
PSU0002	메시지	A predictive failure detected on power supply <number>(조치가 필요한 오류가 전원 공급 장치 <number>에서 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Predictive failure on PSU <number>. Check PSU(조치가 필요한 오류가 PSU <number>에서 감지되었습니다. PSU를 점검하십시오).
	상세 정보	시스템 성능 및 전원 중복성이 저하되거나 손실될 수 있습니다.
	작업	다음 서비스 시간대에 전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.

오류 코드 PSU0003	메시지 정보	
	메시지	The power input for power supply <number> is lost(전원 공급 장치 <number>에 대한 전원 입력이 손실되었습니다).
	LCD 메시지	Power input for PSU <number> is lost. Check PSU cables(PSU <number>에 대한 전원 입력이 손실되었습니다. PSU 케이블을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치가 올바르게 설치되어 있지만, 입력 소스가 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.
PSU0006	작업	입력 소스가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인합니다. 입력 전원이 전원 공급 장치의 작동 요구 범위 내에 있는지 확인하십시오.
	메시지	Power supply <number> type mismatch(전원 공급 장치 <number>의 유형이 일치하지 않습니다).
	LCD 메시지	Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU(전원 공급 장치 <number>이(가) 잘못 구성되어 있습니다. PSU를 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치 간에 입력 유형 및 전원 정격이 동일해야 합니다.
PSU0016	작업	일치하는 전원 공급 장치를 설치하고 본 설명서에 기술된 올바른 구성을 검토하십시오.
	메시지	Power supply <number> is absent(전원 공급 장치 <number>이(가) 없습니다).
	LCD 메시지	PSU <number> is absent. Check PSU(PSU <number>이(가) 없습니다. PSU를 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치가 제거되었거나 오류가 발생했습니다.
PSU0031	작업	1. 전원 공급 장치를 분리하고 다시 설치하십시오. 2. 케이블 및 시스템의 하위 시스템 구성부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 3. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
	메시지	Cannot communicate with power supply <number>(전원 공급 장치 <number>과(와) 통신할 수 없습니다).
	LCD 메시지	Cannot communicate with PSU <number>. Re-seat PSU(PSU <number>과(와) 통신할 수 없습니다. PSU를 다시 장착하십시오).
	상세 정보	

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	전원 공급 장치가 작동할 수 있지만 전원 공급 장치 모니터링의 성능이 저하됩니다. 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	작업	전원 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연기 를 참조하십시오.
PSU0032	메시지	The temperature for power supply <number> is in a warning range.(전원 공급 장치 <number>의 온도가 경고 범위에 속합니다.)
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
	작업	공기 흐름 및 입구 온도를 포함하여 운영 체제 환경을 확인하십시오. 시스템 로그에서 온도 및 열 구성부품 오류에 대해 확인하십시오.
PSU0033	메시지	The temperature for power supply <number> is outside of the allowable range.(전원 공급 장치 <number>의 온도가 허용 범위를 벗어났습니다.)
	LCD 메시지	PSU <number> temperature outside of range. Check PSU. (PSU <number> 온도가 범위를 벗어났습니다. PSU를 확인하십시오.)
	상세 정보	시스템 성능이 저하될 수 있습니다.
PSU0034	메시지	An under voltage fault detected on power supply <number>. (전원 공급 장치 <number>에서 저전압 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source.(PSU <number>에서 저전압 오류가 감지되었습니다. 전원을 확인하십시오.)
	상세 정보	이 오류는 케이블 또는 시스템의 하위 시스템 구성요소에 대한 전기 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
PSU0034	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 공급 장치를 분리하고 다시 설치하십시오. 2. 케이블 및 시스템의 하위 시스템 구성부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 3. 문제가 계속되면 도움말 연기를 참조하십시오.

오류 코드	메시지 정보	
PSU0035	메시지	An over voltage fault detected on power supply <number>. (전원 공급 장치 <number>에서 과전압 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	Over voltage fault on PSU <number>. Check PSU.(PSU <number>에 과전압 오류가 발생했습니다. PSU를 확인하십시오.)
	작업	입력 전원을 점검하거나 전원 공급 장치를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
PSU0036	메시지	An over current fault detected on power supply <number>. (전원 공급 장치 <number>에서 과전류 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU.(PSU <number>에서 과전류 오류가 감지되었습니다. PSU를 확인하십시오.)
	상세 정보	이 오류는 케이블 또는 시스템의 하위 시스템 구성요소에 대한 전기 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
	작업	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 공급 장치를 분리하고 다시 설치하십시오. 2. 케이블 및 시스템의 하위 시스템 구성부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 3. 문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.
PSU0037	메시지	Fan failure detected on power supply <number>.(전원 공급 장치 <number>에서 팬 오류가 감지되었습니다.)
	LCD 메시지	Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU.(PSU <number>에서 팬 오류가 감지되었습니다. PSU를 확인하십시오.)
	작업	팬 장애물을 확인합니다. 문제가 계속되면 도움말 얻기 를 참조하십시오.
PSU0076	메시지	A power supply wattage mismatch is detected; power supply <number> is rated for <value> watts.(전원 공급 장치 와트 불일치가 감지되었으며, 전원 공급 장치 <number>가 <value>와트로 계산됩니다.)
	LCD 메시지	PSU wattage mismatch; PSU <number> = <value >watts(PSU 와트 불일치가 발생했습니다. PSU <number>가 <value >와트입니다.)

오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	전원 공급 장치 간에 입력 유형 및 전원 정격이 동일해야 합니다.
	작업	일치하는 전원 공급 장치를 설치하고 이 매뉴얼에서 적절한 구성을 검토합니다.
PSU1201	메시지	Power supply redundancy is lost(전원 공급 장치 중복성이 손실되었습니다).
	상세 정보	전원 공급 장치가 성능이 저하된 상태에서 작동하려고 시도합니다. 시스템 성능 및 전원 중복성이 저하되거나 손실될 수 있습니다.
	작업	입력 전원을 점검합니다. 전원 공급 장치를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 도움말 연결 을 참조하십시오.
PSU1204	메시지	The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations(전원 공급 장치가 중복되지 않습니다. 리소스가 부족하여 정상적인 작동을 유지할 수 없습니다).
	LCD 메시지	PSU redundancy degraded. Check PSU cables(PSU 중복성이 저하되었습니다. PSU 케이블을 점검하십시오).
	상세 정보	전원 공급 장치 예외, 전원 공급 장치 인벤토리 변경 또는 시스템 전원 인벤토리 변경 때문에 현재의 전원 작동 모드가 중복되지 않습니다.
	작업	이벤트 로그에서 전원 공급 장치 오류를 확인합니다. 시스템 구성 및 전력 사용량을 검토하십시오.
PWR1004	메시지	The system performance degraded because power capacity has changed(전원 용량이 변경되었기 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다).
	상세 정보	시스템 전원이 꺼지거나 시스템이 성능 저하 상태에서 작동할 수 있습니다.
	작업	이벤트 로그에서 전원 공급 장치 오류를 확인합니다. 시스템 구성 및 전력 사용량을 검토하고 그에 따라 전원 공급 장치를 업그레이드하거나 설치하십시오.
PWR1005	메시지	The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed(사용자 정의 전원 용량이 변경되었기 때문에 시스템 성능이 저하되었습니다).
	상세 정보	사용자 정의 전원 설정이 시스템 작동에 영향을 미쳤습니다.

오류 코드	메시지 정보	작업
PWR1006	메시지	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 시스템 구성 변경 사항 및 전원 정책을 검토하십시오.
	LCD 메시지	시스템 전원이 용량을 초과하기 때문에 시스템이 중지되었습니다.
	상세 정보	System power demand exceeds capacity. System halted(시스템 전원 요구량이 용량을 초과합니다. 시스템이 중지되었습니다).
	작업	시스템 전원이 용량을 초과하기 때문에 시스템이 중지되었습니다. 시스템 구성을 검토하고 전원 공급 장치를 업그레이드하거나 시스템 전력 소비량을 줄이십시오.
RFM1008	메시지	Failure detected on Removable Flash Media <name>(이동식 플래시 미디어 <name>에서 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Removable Flash Media <name> failed. Check SD Card(이동식 플래시 미디어 <name>에서 오류가 발생했습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드 읽기 또는 쓰기 중에 오류가 보고되었습니다.
	작업	플래시 미디어를 다시 장착합니다. 문제가 계속되면 도움말 연 기 를 참조하십시오.
RFM1014	메시지	Removable Flash Media <name> is write protected(이동식 플래시 미디어 <name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다).
	LCD 메시지	Removable Flash Media <name> is write protected. Check SD Card(이동식 플래시 미디어 <name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드의 물리적 래치에 의해 카드가 쓰기 방지되어 있습니다. 쓰기 방지된 카드는 사용할 수 없습니다.
	작업	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 미디어를 제거하고 쓰기 방지를 비활성화하십시오.
RFM1201	메시지	Internal Dual SD Module redundancy is lost(내부 이중 SD 모듈 중복성이 손실되었습니다).
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module redundancy is lost. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 중복성이 손실되었습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	하나 또는 두 SD 카드가 모두 제대로 작동되지 않습니다.

오류 코드	메시지 정보	작업
RFM2001	메시지	Internal Dual SD Module <name> is absent(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 없습니다).
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module <name> is absent. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 없습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드 모듈이 감지되지 않거나 설치되어 있지 않습니다.
	작업	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 SD 모듈을 다시 설치하십시오.
RFM2002	메시지	Internal Dual SD Module <name> is offline(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 오프라인 상태입니다).
	상세 정보	SD 카드 모듈이 설치되어 있지만 잘못 설치되거나 잘못 구성되어 있습니다.
	작업	SD 모듈을 다시 설치하십시오.
RFM2004	메시지	Failure detected on Internal Dual SD Module <name>(내부 이중 SD 모듈 <name>에서 오류가 감지되었습니다).
	LCD 메시지	Internal Dual SD Module <name> failed. Check SD Card(내부 이중 SD 모듈 <name>에 오류가 발생했습니다. SD 카드를 점검하십시오).
	상세 정보	SD 카드 모듈이 설치되어 있지만 잘못 구성되거나 초기화되지 못했습니다.
	작업	SD 모듈을 다시 설치하고 SD 카드를 분리한 후 다시 설치하십시오.
RFM2006	메시지	Internal Dual SD Module <name> is write protected(내부 이중 SD 모듈 <name>이(가) 쓰기 방지되어 있습니다).
	상세 정보	모듈이 쓰기 방지되어 있습니다. 변경 사항이 미디어에 기록되지 않을 수 있습니다.
	작업	이 문제가 의도치 않게 발생한 경우라면 미디어를 제거하고 쓰기 방지를 비활성화하십시오.
SEC0031	메시지	The chassis is open while the power is on(전원이 켜지는 동안 새시가 열려 있습니다).
	LCD 메시지	Intrusion detected. Check chassis cover(침입이 감지되었습니다. 새시 덮개를 점검하십시오).


오류 코드	메시지 정보	
	상세 정보	새시가 열려 있습니다. 시스템 성능이 저하되고 보안이 취약해질 수 있습니다.
	작업	새시를 닫습니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEC0033	메시지	The chassis is open while the power is off(전원이 꺼지는 동안 새시가 열려 있습니다).
	LCD 메시지	Intrusion detected. Check chassis cover(침입이 감지되었습니다. 새시 덮개를 점검하십시오).
	상세 정보	전원이 꺼져 있는 상태에서 새시가 열렸습니다. 시스템 보안이 손상되었을 수 있습니다.
	작업	새시를 닫고 하드웨어 인벤토리를 확인합니다. 시스템 로그를 점검하십시오.
SEL0006	메시지	All event logging is disabled(모든 이벤트 로깅이 비활성화되어 있습니다).
	상세 정보	이 메시지는 모든 이벤트 로깅이 사용자에게 의해 비활성화된 경우 표시됩니다.
	작업	의도치 않게 이 문제가 발생한 경우라면 로깅을 다시 활성화하십시오.
SEL0008	메시지	Log is full(로그가 꽉 찼습니다).
	상세 정보	이벤트 로그가 꽉 차 있으면 추가로 발생한 이벤트가 로그에 기록되지 않습니다. 이전에 발생한 이벤트가 덮어쓰여 손실될 수 있습니다. 이 메시지는 사용자가 이벤트 로깅을 비활성화한 경우에도 나타날 수 있습니다.
	작업	로그를 백업하고 지우십시오.
SEL0012	메시지	Could not create or initialize the system event log(시스템 이벤트 로그를 생성하거나 초기화할 수 없습니다).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그가 초기화되지 못하면 플랫폼 상태 및 오류 이벤트가 캡처되지 않습니다. 일부 관리 소프트웨어는 플랫폼 예외를 보고하지 않습니다.
	작업	관리 컨트롤러 또는 iDRAC를 재부팅합니다. 시스템 입력 전원을 껐다가 켜십시오. 문제가 계속되면 지원 부서에 연락하십시오.
SEL1204	메시지	An unknown system hardware failure detected(알 수 없는 시스템 하드웨어 오류가 감지되었습니다).

오류 코드	메시지 정보	
	LCD 메시지	Unknown system hardware failure(알 수 없는 시스템 하드웨어 오류입니다).
	상세 정보	시스템 이벤트 로그를 초기화하지 못한 경우 플랫폼 상태 및 오류 이벤트가 캡처되지 않습니다. 일부 관리 소프트웨어는 플랫폼 예외를 보고하지 않습니다.
	작업	지원되는 최소 구성으로 시스템을 다시 구성합니다. 문제가 계속되면 지원 부서에 연락하십시오.
TMP0118	메시지	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold(시스템 입구 온도가 경고 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온도가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	작업	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0119	메시지	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold(시스템 입구 온도가 중대 임계값 하한보다 낮습니다).
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온도가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 낮습니다.
	작업	시스템 작동 환경을 점검하십시오.
TMP0120	메시지	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold(시스템 입구 온도가 경고 임계값 상한보다 높습니다).
	LCD 메시지	System inlet temperature is outside of range(시스템 입구 온도가 범위를 벗어납니다).
	상세 정보	주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했습니다.
	작업	시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류를 확인하십시오.
TMP0121	메시지	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold(시스템 입구 온도가 중대 임계값 상한보다 높습니다).
	LCD 메시지	System inlet <name> temperature is outside of range. Check Fans(시스템 입구 <name>의 온도가 범위를 벗어납니다. 팬을 점검하십시오).

오류 코드	메시지 정보
	<p>상세 정보 주변 공기 온도가 너무 높거나 1개 이상의 팬에서 오류가 발생했습니다.</p> <p>작업 시스템 작동 환경을 점검하고 이벤트 로그를 검토하여 팬 오류를 확인하십시오.</p>
VLT0204	<p>메시지 The system board <name> voltage is outside of the allowable range(시스템 보드 <name>의 전압이 허용 범위를 벗어납니다).</p> <p>LCD 메시지 System board voltage is outside of range(시스템 보드 전압이 범위를 벗어납니다).</p> <p>상세 정보 시스템 하드웨어가 과전압 또는 저전압 상태를 감지했습니다. 전압 예외가 연속으로 여러 개 발생하는 경우, 비상 모드에서 시스템 전원이 꺼질 수 있습니다.</p> <p>작업</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 시스템 로그를 검토하여 전원 공급 장치 예외가 있는지 확인합니다. 2. 시스템을 최소 구성으로 재구성하고 시스템 케이블을 점검한 후 다시 설치하십시오. 3. 문제가 계속되면 도움말 얻기를 참조하십시오.

경고 메시지

경고 메시지는 발생 가능한 문제를 경고하고 시스템이 작업을 계속하기 전에 사용자가 응답하도록 요청합니다. 예를 들면, 디스켓을 포맷하기 전에 디스켓에 있는 모든 데이터를 유실하게 됨을 경고하는 메시지가 표시됩니다. 경고 메시지는 일반적으로 작업을 중단하며 y(예) 또는 n(아니오)을 입력하여 응답할 것을 요청합니다.

 **노트:** 응용 프로그램이나 운영 체제에 의해 경고 메시지가 생성됩니다. 자세한 내용은 운영 체제나 응용 프로그램과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

진단 메시지


시스템에 대해 진단 검사를 실행하면 시스템 진단 유틸리티가 메시지를 발행할 수 있습니다. 시스템 진단에 대한 자세한 내용은 "시스템 진단 프로그램 사용" 장을 참조하십시오.

경보 메시지

시스템 관리 소프트웨어는 해당 시스템에 대한 경보 메시지를 생성합니다. 경보 메시지에는 드라이브, 온도, 팬 및 전원 상태에 대한 정보, 상태, 경고 및 오류 메시지가 포함됩니다. 자세한 내용은 시스템 관리 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

지원 받기

Dell에 문의하기

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

1. dell.com/support를 방문하십시오.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 상단의 Choose a Country/Region(국가/지역 선택) 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.

시스템 서비스 태그 찾기

시스템은 특급 서비스 코드와 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 특급 서비스 코드와 서비스 태그는 서비스 태그를 당겨 시스템 전면에서 확인할 수 있습니다. 또는 시스템의 새시에 있는 스티커에서 해당 정보를 확인할 수도 있습니다. 이 정보는 Dell에서 지원 전화를 적절한 담당자에게 연결하는 데 사용됩니다.

설명서에 대한 사용자 의견

이 설명서에 대한 의견이 있는 경우 documentation_feedback@dell.com으로 보내 주십시오. 또는 모든 Dell 설명서 페이지에 있는 **Feedback(피드백)** 링크를 클릭하고 양식을 작성한 후 **Submit(제출)**을 클릭하여 의견을 보낼 수 있습니다.